東海大学大学院令和2年度博士論文

直線型装置における非接触ダイバータ模擬による 先進磁場配位の効果および壁材料に関する研究

指導 利根川 昭 教授

東海大学大学院 総合理工学研究科 総合理工学専攻

瀧本 壽来生

目次

第1章 序論

1.1■核融合とは	1
1.2 ■ 発電のために	5
1.3■ダイバータ配位	9
1.4 ■ ダイバータの課題と研究の現状	11
1.5■非接触プラズマ	15
1.6■先進的ダイバータ	22
1.7■プラズマ対向材料(PFMs)	25
1.8■直線型ダイバータ模擬装置	35
1.9■本研究の目的と取り組む課題	

第2章 実験装置

2.1■直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV	43
2.2■プローブ計測	49
2.3■分光計測	58
2.4■昇温脱離装置(TDS)	60
2.5■研磨装置	63
2.6■赤外線(IR)カメラ	64

第3章 発散湾曲磁場での非接触プラズマ生成および中性粒子逆流特性

3.1■概要	68
3.2■実験装置	69
3.3■衝突輻射モデル	72
3.4■実験結果	74

3.5∎	ことめ	5
0.0 -		,

第4章 発散湾曲磁場によるプラズマの膨張と熱・粒子束の低減

4.1■概要	87	
4.2■実験装置	89	
4.3■実験結果①	92	
4.4■実験結果②	106	
4.5■まとめ		

第5章 非接触プラズマ曝露によるタングステンへの影響

5.1■概要	
5.2■実験装置	
5.3■実験結果	
5.4∎まとめ	

第6章 総括

6.1■本研究のまとめ	,	32
-------------	---	----

本論文に関わる研究業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136
謝辞	139

第1章

序論 -

1.1■核融合とは

プラズマを閉じ込め加熱することによって核融合反応を起こせるプラ ズマを生成・維持し、最終的に核融合反応によって生じるエネルギーを核 融合炉から取り出すことが、核融合研究の目的である. 核融合研究は、核 融合炉の開発という明確な目的を持つ研究であり、その意義は長期的な エネルギー問題の解決にある. 我が国のエネルギー供給を支えるベース ロード電源は3・11以降,火力発電の比重が非常に大きくなった.しか し、これによって、我が国の電力自給率は低下しており[1]、またパリ協 定[2]における二酸化炭素排出量の目標達成を妨げている.そして、火力 発電のみに依存した先には、化石燃料の枯渇という大きな問題が待って いる[3]. そのため、いかにエネルギーの生成方法を多様化し、安定的に 供給していくかが重要な課題である.現在,新たなエネルギー源として, 太陽光発電,風力発電などの自然エネルギーが注目されてはいるが,日本 においてこれらはベース電力源足り得ない.したがって、大電力を安定的 に供給可能な発電方法が必要となる.原子力発電はその最たるものであ るが,現在では世論の煽りを受けて下火となっている.また,原子力も, 現状はウラン資源の枯渇に課題を抱えている. 核融合発電は, 1gの燃料

(重水素と三重水素)から石油数トン分に相当するエネルギーを得ることができる.また,燃料となる資源は海中に豊富に存在する[4,5]ため,地域的な偏在もなく枯渇まで数百~数億年の猶予がある.さらに,炉の暴走は原理的にあり得ないため安全性も高く,二酸化炭素や高レベル放射性破棄物などは発生しないため環境や周囲への影響も小さい.このような利点をもって,核融合発電は次世代のベースロード電源として期待されている.ここでは,まず始めに核融合反応そのものについての概要を説明

する.

大きな運動エネルギーを持つ軽い原子核は、その静電反発力に打ち勝 って接近すると核力が働き,核融合反応が生じる.それに伴って発生する 荷電粒子や中性子の運動エネルギーをエネルギー源として利用すること が核融合発電の根本である[6].反応を起こすために必要なエネルギーを 考えると、原子核の正電荷による斥力が小さい軽元素を用いる方が有利 である. 核融合も核分裂も反応前後の質量差がエネルギーとして取り出 される.元素ごとの核子あたりの結合エネルギーの概要[7]を Fig.1.1.1 に 示す.この図に示すように最も安定なのは鉄であり、ここに向けて核融 合・核分裂ともに進んでいく.また、核子一個当たりから得られるエネル ギーは、核融合の方が大きいことも分かる. 核子あたりの結合エネルギー を軽元素について表した Fig.1.1.2 から分かるように,¹²C より軽い元素で は、⁴He の核子あたりの結合エネルギーが最も大きい[8.9]. したがって、 水素同位体から ⁴He に転じる核融合反応が最も生成されるエネルギーが 大きく、エネルギー生産の観点から好ましい. しかし、イオンのエネルギ ーが低いところで反応断面積が大きい方が、核融合発電の実現を考える と好ましい.ここで、現在候補として挙げられている核融合反応[6,8,10]



Fig. 1.1.1. 核子あたりの結合エネルギー [7].



Fig. 1.1.2. 軽元素の核子あたりの結合エネルギー [7,10].

を以下に示す.

$$D + T \rightarrow {}^{4}\text{He} (3.52 \text{ MeV}) + n (14.06 \text{ MeV})$$
 (1.1.1)

 $D + D \rightarrow {}^{3}\text{He} (0.82 \text{ MeV}) + n (2.45 \text{ MeV})$ (1.1.2)

 $D + D \rightarrow T (1.01 \text{ MeV}) + p (3.03 \text{ MeV})$ (1.1.3)

$$D + {}^{3}\text{He} \rightarrow {}^{4}\text{He} (3.67 \text{ MeV}) + p (14.67 \text{ MeV}).$$
 (1.1.4)

ここで、D、T はそれぞれ重水素 (deuterium)、三重水素 (tritium)、p、n はそれぞれ陽子 (proton)、中性子 (neutron)である. ⁴Heはヘリウム (helium) の原子核であるが、通常 α 粒子と呼ばれる. 当面の研究開発の焦点は、 比較的低温で最も有効な D-T 反応 (次節 Fig. 1.2.1 参照) を利用する核融 合炉に当てられている. T は β 線を出す、半減期約 1 2 年の放射性同位元 素で、自然界には極めて微量にしか存在しないため、

$${}^{6}\text{Li} + n \rightarrow T + {}^{4}\text{He} + 4.8 \text{ MeV}$$
 (1.1.5)

$$^{7}\text{Li} + n \rightarrow T + {}^{4}\text{He} + n - 2.47 \text{ MeV}$$
 (1.1.6)

と表される反応[6,8,10]によって、炉心プラズマの周囲に置かれたブラン ケット(blanket)内で三重水素の増殖を行うことが考えられている.この 反応において、リチウム(lithium)は中性子を減速して熱を発生する. (1.1.2)式および(1.1.3)式に示される三重水素に依存しない D-D 反応では, 発生する中性子のエネルギーも大きすぎることはなく、D-T 反応より望 ましいが、次節(Fig.1.2.1)で示す核融合反応断面積のイオン温度依存性 から分かるように、D-T 反応より高温のプラズマを生成し、閉じ込めなけ ればならないという難題が存在する.(1.1.4)式の反応は反応生成物が He と荷電粒子のみであり、中性子を含まない.したがって、荷電粒子の運動 エネルギーを直接電気エネルギーに変換できる可能性があり、放射性が 少なく高効率な発電方式として魅力があるが、この反応にも同様の難題 が待ち構えている.

さて、これらの反応を効率よく発生させる手法について考えてみる. 最 も単純な方法として浮かんでくるのは、固体あるいは気体の D や T の標 的に、加速器で D を加速して打ち込む方法である. しかし、この場合に はビーム・エネルギーの大部分が核外電子の励起に費やされ、核融合反応 で得られるエネルギーは入射ビームのエネルギーに比して著しく小さく なってしまうため、炉として成立しない. また、核外電子を無くすために 標的を低温、高密度のプラズマとした場合は、入射ビーム・エネルギーの ほとんどが電子の加熱に使われてしまい、プラズマ・イオンとビーム・イ オンの直接反応の効率は極めて低い. では電子を無くせば良いかという と、イオンのみの集団ではクーロン反発力のために炉心に閉じ込めるこ とは物理的に不可能である(Earnshaw の定理[11]). 以上の問題を解決す るには、イオンと電子の混合体である、電気的にほぼ中性のプラズマを磁 場により閉じ込め、その温度を上げることで熱運動によるイオン間衝突 によって核融合反応を起こさなければならない. これを熱核融合反応 (thermonuclear fusion reaction) と呼ぶ.

1.2■発電のために

前節では, D-T 反応が最も実現可能性の高い核融合反応であることを 述べた.したがって,ここからは D-T 反応の核融合炉に話題を絞って説 明する.核融合エネルギー利用の実現のためには,高温・高密度のプラズ マを一定時間以上閉じ込めることで,十分な熱核融合反応を起こす必要 がある.このとき,炉心プラズマが満足すべき条件について説明していき たい.話の簡単のために,ここでは炉心プラズマは熱平衡状態にあり,プ ラズマを構成する粒子はマクスウェル分布をしており,全てが等温とし ている.

D-T 反応の場合には、重水素と三重水素をそれぞれ半分ずつ混合する とすれば、 $n_D \sim n_T \sim n_i/2$ である. n_D 、 n_T 、 n_i はそれぞれ重水素、三重水素、 総イオンの密度である.定常状態では、(1.1)式から分かるように反応生成 物である He が数%程度存在しているはずであるが、ここでは He の影響 は無視する.単位時間、単位体積あたりに発生する核融合反応の数、すな わち核融合反応の起こりやすさ(核融合反応率)は、

$$R = n_{\rm D} n_{\rm T} \langle \sigma v \rangle = (n_i/2)^2 \langle \sigma v \rangle \tag{1.2.1}$$

で表される[10]. σ は核融合反応の断面積, vは反応する粒子の相対速度, ()は速度分布関数にわたっての平均を意味する.反応率を決定する要素 (σv)をイオン温度に対してプロットしたもの[12]を Fig. 1.2.1 に示す.こ こで、イオン温度 T_i は[keV]の単位で与えられているが、1 eV は自由空間 内において電子一個が 1 V の電位により加速される際に得られるエネル ギーである.ここで、素電荷は1.60×10¹⁹ C であるから、1 eV は 1.60×10¹⁹ J と表せ、これをボルツマン定数k_B = 1.38×10⁻²³[J/K]で割 ることで、1 eV がおよそ1.16×10⁴ K に相当すると言える.これを用い ると、核融合実験炉における 10 keV というプラズマ温度が、1 億 1 千万 度という途方もない数字であることが分かる.

さて、ここで炉心プラズマのエネルギー平衡を以下に示す.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}(3n_iT) = P_\alpha + P_H - P_L = \frac{n_i^2}{4}\langle\sigma\nu\rangle E_\alpha + P_H - \frac{3n_iT}{\tau_E} \quad (1.2.2)$$



Fig. 1.2.1. 核融合反応断面積のイオン温度依存性 [12].

 $3n_i T$ は単位体積あたりの電子とイオンの熱エネルギーの和である. P_{α} は D-T 反応で発生する α 粒子によるプラズマ加熱パワーである. 発生する α 粒子のエネルギーを E_{α} (\approx 3.5 MeV)とすると,

$$P_{\alpha} = (n_i/2)^2 \langle \sigma v \rangle E_{\alpha} \tag{1.2.3}$$

となる. P_H は外部からのプラズマ加熱のための投入パワーを示す. 例としては, 波動加熱や中性粒子ビーム入射加熱 (NBI-heating; <u>N</u>eutral <u>B</u>eam <u>Injection heating</u>) などがある. P_L は単位時間あたりのプラズマからのエネルギー損失であり,

$$\tau_E = 3n_i T / P_L \tag{1.2.4}$$

によって定義される特性時間を用いると、(1.7)式の右辺第3項が表現で きる. *τ*_Eは炉心プラズマの持つ内部エネルギーが,熱伝導や放射などによ り失われる時間の目安であり,その炉の閉じ込め性能を表すことから,閉 じ込め時間と呼ばれる[10].

定常状態を考えて、(1.7)式の左辺を0と置くと、

$$n_{i}\tau_{E} = \frac{3n_{i}^{2}T}{P_{L}} = \frac{3n_{i}^{2}T}{P_{\alpha} + P_{H}} = \frac{3n_{i}^{2}T}{P_{\alpha}\left(1 + \frac{P_{F}P_{H}}{P_{\alpha}P_{F}}\right)} = \frac{3n_{i}^{2}T}{P_{\alpha}\left(1 + \frac{A}{Q}\right)} = \frac{12T}{\langle\sigma\nu\rangle E_{\alpha}\left(1 + \frac{A}{Q}\right)}$$
(1.2.5)

となる.ここで、Aは核融合反応で生じる全パワー P_F と P_{α} の比で、(1.1.1) 式の反応を考えると、

$$A = \frac{P_F}{P_{\alpha}} = \frac{3.52 + 14.06 \,[\text{MeV}]}{3.52 \,[\text{MeV}]} = 5.0 \tag{1.2.6}$$

となる. Q は核融合反応から得られるエネルギーとプラズマ加熱に費や すエネルギーの比で、

$$Q = P_F / P_H \tag{1.2.7}$$

と表される.ここで、Q = 1、すなわち投入したエネルギー分を核融合に より回収できる場合を、臨界プラズマ条件(break-even plasma condition) と呼ぶ.これは(1.10)式より、

$$n_i \tau_E = \frac{2T}{\langle \sigma v \rangle E_\alpha} \tag{1.2.8}$$

と表される.また, $Q = \infty$, すなわち外部からの加熱入力なしで, 内部の α 粒子による加熱のみで反応を持続できる条件を, 自己点火条件 (ignition condition) と呼び,

$$n_i \tau_E = \frac{12T}{\langle \sigma v \rangle E_\alpha} \tag{1.2.9}$$

と表される. これが, 核融合による発電のために実現すべき条件となる. (1.2.8)および(1.2.9)式から分かるように, *Q* を固定すると $n_i \tau_E$ はプラズマ 温度のみの関数となる. Fig. 1.2.2 に, *Q* = 1および∞の場合の条件を図示 したローソン・ダイアグラム (Lawson diagram) と, 核融合炉研究におい て達成された条件を示す[13]. これは核融合炉に必要なプラズマの閉じ込 め性能を表す重要な関係である.

この図から, 密度が 10²⁰~10²¹ m⁻³のプラズマを1s 近く閉じ込められ



Fig. 1.2.2. ローソン・ダイアグラムと核融合研究の進展 [13].

たとすると、10 keV 前後の温度が必要であることが分かる. つまり、こ のレベルの高温高密度のプラズマを生成し一定時間閉じ込めることが、 核融合発電実現への道程となる. Fig. 1.2.2 を見てわかるように、マイル ストーンの一つである臨界条件は、JT-60 を含む大型トカマク炉において 既に達成されている. 現在、南仏 サン=ポール=レ=デュランス (Saint-Paul-lez-Durance) にある、フランスの原子力研究センターであるカダラッ シュ (Cadarache) に建設中である、国際熱核融合実験炉 ITER において は、自己点火条件を達成する予定となっている.

1.3■ダイバータ配位

これまで述べてきたように、核融合発電のためには高温高密度のプラ ズマを閉じ込める必要がある.トカマク型核融合炉において、トロイダル コイルによる大半径方向磁場と、プラズマ電流により駆動される小半径 方向のポロイダル磁場の合成による、螺旋状の磁場によって閉じ込めを 実現する.しかし、プラズマは構成粒子の衝突や乱流等による拡散の過程 で、磁力線を横切って真空壁側へと流出してしまう.超高温プラズマの維 持には、高温プラズマとプラズマ対向壁の相互作用をできるだけ小さく する必要がある.そのため、今日の核融合実験炉にはダイバータ(divertor) と呼ばれる機構が設けられている.ここでは、ダイバータ配位について説 明する.

初期のトカマク炉では、プラズマが壁に直接接触しないよう、リミタ (limiter) と呼ばれる熱に強い素材でできた突起物を設置し、プラズマ表 面を決定した. 接触したプラズマによりスパッタされたリミタ由来の不 純物は、すぐさま炉心プラズマ中に混入する. 金属不純物の炉心プラズマ への混入は、多大な放射損失や燃料濃度の希釈につながり、 炉心プラズマ の性能を劣化させる[14,15]. したがって、リミタ配位は核融合炉には適さ ない[15]. そこで見出されたのがダイバータ配位[15,16]である. ダイバー タ配位は Fig. 1.3.1 に示すように、従来の炉の下部にダイバータコイルを 設置し、このコイルにプラズマ電流と同じ向きの電流を流すことで、8の 字型のセパラトリクス (separatrix) 磁場配位を作り出し, 炉心プラズマ表 面を決定する.これにより,閉じた磁力線に囲まれた炉心プラズマと真空 壁の直接的な接触を、セパラトリクスによって防ぐことが可能となった. 炉心プラズマの粒子と熱は磁力線を横切って,開いた磁力線領域 (Scrape Off Laver; SOL) へと流出する. SOL プラズマの粒子と熱の大部分は磁力 線方向に輸送され, リミタ配位と異なり, 炉心プラズマから十分に離れた ダイバータ板と接触する. そのため, α加熱後の He 灰や壁由来の不純物 の炉心プラズマへの混入が防がれる.このダイバータ配位は日本の JFT-2a (DIVA) [17]において 1970 年代後半に世界初の実験が行われ,実際に 不純物混入の抑制効果が確認された[18].また、ダイバータ配位の効能は

これだけに留まらず,ドイツの ASDEX において炉心プラズマの閉じ込 め改善(Hモード)が確認された[19].



Fig. 1.3.1. トカマク炉の断面図 [15].

1.4 Jイバータの課題と研究の現状

核融合炉の性能向上に大きな貢献を果たしたダイバータ配位にも,未 だ課題が残されている.ここでは,ダイバータの課題と研究の現状につい て説明する.

核融合発電の実現に向けたダイバータの最も大きな課題は、炉心プラ ズマから吐き出される熱の処理である[16]. Fig.1.4.1 に改めて典型的なト カマク炉の断面図を示す.また,Table 1.4.1 に ITER および日本の DEMO 炉 (JA DEMO[20]) のスペックを示す. ダイバータ板で終端するプラズマ は、 炉心プラズマ由来の高い密度と温度を有しているため、 直接このプラ ズマと接するダイバータへの熱負荷は相応に大きなものとなる. ITER で は、核融合出力利得0≥10を得るために設計されており、投入パワー50 MW, 400~600 秒の長パルスにおいて, 500 MW の核融合出力を生成する [21]. このとき, SOL へと排出される熱はおよそ 100 MW である.予測さ れる ITER のダイバータへのプラズマ熱負荷を, 代表的な事例と並べて比 較したのが Fig. 1.4.2 である. ここからも, 如何にダイバータの環境が過 酷であるかが窺える.この非常に大きな熱負荷に長時間耐えうるプラズ マ対向材料は存在しない.また、ダイバータ板表面には常に荷電粒子ある いは中性粒子が入射しているため、スパッタリング (sputtering) によって ダイバータ材は損耗する.スパッタによって弾き出された粒子は、プラズ マに不純物として混入し、プラズマ温度の低下や閉じ込め性能の劣化を 招く.したがって、ダイバータには高い熱負荷と損耗に耐えることが要求 される.プラズマ対向材料の詳細と課題については、1.7節において説明

パラメータ	ITER	JA DEMO
大半径 R[m]	6.2	8.5
プラズマ電流 <i>I</i> _p [MA]	14	12.3
トロイダル磁場 B _t [T]	5.3	5.94
核融合出力 P _{fus} [MW]	500	1462
エネルギー増倍率 Q	10	17.5
炉心からの排出熱 P _{sep} [MW]	100	294
放射損失割合 frad [%]	50	80
レッグ長 <i>L</i> _{div} [m]	1	1.6-2

Table 1.4.1. Comparison between parameters of ITER and JA DEMO [20].



Fig. 1.4.1. トカマク炉の断面図.



Fig. 1.4.2. ダイバータ板への熱負荷と代表的な事例との比較 [22].

する.

この高水準の要求を満たすには,材料の高性能化も重要であるが,これ には限界があり,耐熱負荷性能は定常熱負荷に対して 10 MW/m² 程度と 言われている.これは,ITER ダイバータのプラズマ対向材に採用された タングステンとダイバータ冷却系の限界である[23,24].そこで,ダイバー タ板に入射するプラズマに中性粒子を導入することでプラズマを冷却し, 粒子束を減らすことで熱負荷を低減する方式が提案された.この方式の ダイバータは,冷却によりプラズマの再結合が進むことでプラズマが気 相中に消滅していくため,ダイバータ板からプラズマが離れるように見 えるため,非接触ダイバータ(detached divertor)と呼ばれる.

非接触ダイバータにおいて、ダイバータ板から離れたプラズマ、非接触 プラズマ(detached plasma)を生成するにはガス導入が必要であり、多量 のガス導入はダイバータのガス圧力を高め、炉心への中性粒子の逆流を 引き起こす. そのため、大型トカマクでは完全な非接触プラズマの生成が 困難である.また、非接触プラズマが生成されると、放射損失のピークが 上流へと移動し X 点付近で増大する, X 点 MARFE (Multifaceted) Asymmetric Radiation From the Edge) [15]が発生する.このとき、ダイバー タに向かう流れによって抑えられていた不純物が炉心へと流入するとと もに、ダイバータ内で発生した中性粒子なども直接炉心へと流入するよ うになり、閉じ込め性能の劣化をもたらす. さらに、生成された非接触プ ラズマは、Hモードに付随する炉心プラズマと SOL 間の急峻な圧力勾配 から生じる周辺局在化モード(Edge Localized Mode; ELM) [25]と呼ばれ る不安定性による炉心プラズマからの周期的な(10~100 Hz 程度)熱・ 粒子の放出現象によって、周期的かつ間欠的にダイバータプラズマに大 きなエネルギーが流入することで、容易く崩壊する.したがって、非接触 ダイバータにおいては、如何に効率的に非接触プラズマを生成し、その状 態を維持するかが重要な課題となっている.非接触プラズマ自体の詳細 は、次節にて説明する.

また,最近の研究ではポスト ITER を見据えたダイバータも提案されて いる. ITER の成果を受けて設計される発電実証炉となる DEMO 炉[26,27] において,炉心プラズマのパワーを ITER の数倍を見込んでいることか ら,ダイバータはさらに過酷な要求を突きつけられることになる.また, DEMO 炉では,中性子のフルエンスも ITER より一桁程度増加するため, ダイバータ壁の水冷管の候補材として新たに低放射化フェライト鋼 F82H などが候補材として研究されている[16]. これにより,ダイバータ 壁の冷却効率が著しく落ちるため,ダイバータにおいて処理しなければ ならない熱は大幅に増大する.このような背景から,さらなる熱負荷低減 を目指した先進的ダイバータ (advanced divertor) が,提案・研究されて いる.先進的ダイバータについての詳細は,1.6節で紹介する.

1.5■非接触プラズマ

前節でも述べているように、ダイバータの熱負荷の課題を材料的に解決することは極めて困難である.したがって、プラズマ自体の熱流束・粒子束の低減を目指す必要がある.そこで考案されたのが、非接触プラズマである.確認しておくと、中性粒子との相互作用によりダイバータ板から離れたプラズマを非接触プラズマ(detached plasma)と呼び、その反対にダイバータ板に接しているプラズマを接触プラズマ(attached plasma)と呼ぶ.ダイバータプラズマに冷却用ガスを入射することでイオンは荷電交換反応(CX: Charge eXchange)、電子は放射によって冷却される.

Fig1.5.1 に,水素原子に対する実効的な電離速度係数と再結合速度係数, 荷電交換反応の速度係数を示す[28-31]. このグラフからわかるように,プ



Fig. 1.5.1. 水素原子の電離・再結合・荷電交換の反応速度係数[28-31].

ラズマの温度が 5 eV 以下まで低下すると、電離過程に比して荷電交換の 速度係数が大きくなり、プラズマの運動量の緩和に有効に働く. さらに、 電子温度が 1 eV 程度まで低下するとイオンと電子の間で再結合速度係数 が急激に増大し、プラズマ体積中での再結合が誘起される. さらに再結合 が促進すると、プラズマがガス化しダイータ板と非接触状態となる非接 触プラズマが形成される. そのため非接触プラズマでは、以下に示す体積 再結合過程として古くから認識されてきた、放射再結合 (RR: <u>R</u>adiative <u>R</u>ecombination)、三体再結合 (TBR: <u>Three Body R</u>ecombination) による、 電子-イオン再結合 (EIR: <u>Electron-Ion R</u>ecombination) が支配的であると 考えられてきた.

放射再結合 (RR): A⁺ + e → A(p) + hν (1.5.1)

三体再結合 (TBR): $A^+ + e + e \rightarrow A(p) + e$ (1.5.2)

ここで、A は水素やヘリウムなどの各粒子、eは電子、pは励起準位を示している. EIR が生じると励起原子が生成されるため、高励起準位からの放射光を観測することにより、実験的に EIR を観測することが可能である. 非接触プラズマの定義[32]は、以下のようなものである.

- ① ダイバータ部あるいはその近くの SOL 領域からの強い放射損失.
- ② ダイバータ板近くのプラズマ温度の著しい低下.
- ③ ダイバータ領域における中性ガス密度増大.
- ④ ダイバータ板へのプラズマ粒子束および熱流束の著しい低下.
- ⑤ ダイバータ領域においてプラズマ圧力が磁力線に沿って著しく低 下していること.

こここまでの説明を理解しやすくするため、磁力線に沿った非接触プラ ズマの模式図[33,34]を Fig.1.5.2 に示す. SOL 上流の高温プラズマを、冷 却用ガスによる放射でプラズマ温度が低下する.次に、この放射領域の先 に電離フロント(Ionization front)が存在し、ダイバータ板表面やリサイ クリングにより生じた中性粒子を電離させ、低温高密度なプラズマの領 域となる.そして、プラズマ密度の上昇とプラズマ温度の低下により体積 再結合が誘起され消失し、再結合領域(Recombination region)において、



Fig. 1.5.2. 磁力線に沿った非接触プラズマの概念図 [33,34].



Fig. 1.5.3. 直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV における(a)接触プラズマおよび (b)非接触プラズマの写真 [29].

プラズマはダイバータ板と非接触状態となる. 直線型装置を使った基礎 研究では、T_eが 10~20 eV 以下の図中に赤矢印で示した領域を模擬する. 本研究室で開発した直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV を用いて、 接触プラズマと非接触プラズマの状態を再現した写真をFig.1.5.3 に示す. プラズマに中性粒子を接触させると、プラズマがダイバータ板に接して いた接触プラズマから、ダイバータ板から離れ、かつ強い発光を伴う非接 触プラズマに遷移していることがわかる.

EIR の反応速度係数が大きくなるのは電子温度が ~1 eV であるのに対 し,数 eV 程度の値で EIR より大きな反応速度係数となる分子性再結合 (<u>Molecular Assisted / Activated Recombination; MAR</u>)の存在が 1980 年代 頃, Janev, Pigarov, Krasheninnikov らにより理論的に指摘された[35] (Fig.1.5.4 参照). 水素分子が介在する MAR の反応式を以下に示す.ま ずは,

DA:
$$H_2(v) + e \to H + H^-$$
 (1.5.3)

$$\Rightarrow MN: H^+ + H^- \rightarrow H + H(p = 2,3) . \qquad (1.5.4)$$

これは、振動励起状態である水素分子 $H_2(v)$ が電子と衝突し解離性電子付着(<u>D</u>issociation Electron <u>A</u>ttachment; DA)により負イオンが生成され、それに引き続きイオンと負イオンが相互中性化反応(<u>M</u>utual <u>N</u>eutralization; MN)により再結合となる過程である.次に、



Fig. 1.5.4. EIR · MAR · 電離の反応速度係数[36].¹

¹ Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 266-269, D. Nishijima *et al.*, Two-dimensional structure of the detached recombining helium plasma associated with molecular activated recombination, Copyright (1999), Page 1162, Fig. 1, with permission from Elsevier.

CNV:
$$H_2(v) + A^+ \to (AH)^+ + H$$
 (1.5.5)

$$\Rightarrow DR2: (AH)^+ + e \rightarrow A + H$$
 (1.5.6)

および

CX:
$$H_2(v) + A^+ \to H_2^+ + A$$
 (1.5.7)

$$\Rightarrow DR2: H_2^+ + e \rightarrow H + H . \qquad (1.5.8)$$

これは、イオン転換(<u>Ion Conversion; IC / Conv</u>ersion of atomic ion into molecular ion; CNV)あるいは荷電交換反応(<u>Charge eX</u>change ionization; CX)に始まり分子イオンを介した解離性再結合(<u>D</u>issociation <u>R</u>ecombination; DR2)となる過程である. A は主に放射係数が高い冷却ガ スである Ar, Kr, N₂などが考えられる. また, A が水素原子の場合, 両 者に区別は無い. 最後に,

CNV2:
$$H_2^+ + H_2 \rightarrow H_3^+ + H$$
 (1.5.9)

$$\Rightarrow DR3: H_3^+ + e \rightarrow H + H + H \qquad (1.5.10)$$

$$\rightarrow H_2 + H \tag{1.5.11}$$

これは、 H_2^+ と H_2 によるイオン転換で H_3^+ が生成され、その後 H_3^+ と電子が衝突し解離性再結合へと至る過程である.

EIR 及び MAR を含んだ体積再結合の観測は名古屋大学の直線型ダイ バータ模擬装置 NAGDIS-II において行われ[37],高密度ヘリウムプラズ マに水素ガスを導入し非接触プラズマを生成したところ,EIR で生じる 高励起準位の発光を伴わないにも関わらず磁力線方向のイオン流束及び 熱流束の減少の観測,さらに衝突輻射モデルによる発光強度解析により 詳細が調べられた.一方,UCSDのPISCES-A では低密度水素プラズマで オメガトロン型質量分析器での実験的観測が行われてきた[38].しかし, 非接触プラズマでの検証は行われていない.

本研究室では同時期に直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV におい て高密度水素プラズマに水素ガスを導入し非接触プラズマを生成した際 の再結合過程について、レーザー支援プローブ法による水素負イオン、オ メガトロン型質量分析装置による正イオンの計測が行われ、EIR、MAR の 効果が詳細に調べられた[39,40].また、筑波大学プラズマ研究センターの GAMMA-10/PDX において、電子温度 2 eV 以上での密度のロールオーバーが確認されており、密度減少とともに減少する H_βの発光強度に対して H_αの発光強度が増加することから、DR2 による MAR が発生したことが 確認されている[41].また、炭化水素ガスを導入した際の体積再結合に関しては東京大学 MAP-II で実験的観測が行われた[42].

実機クラスにおける非接触プラズマの報告例は、日本原子力研究機構 JT-60U(JAEA Tokamak <u>60U</u>)[43], EU カラム研究所 JET(Joint European Torus)[44], 米国の General Atomics 社 DIII-D(Doublet III)[45], 同じく 米国マサチューセッツ工科大学の Alcator C-Mod(<u>Alto Campo Tor</u>o)[46], 独国の Max-Planck 研究所 ASDEX-Upgrade(<u>Axially Symmetric Divertor</u> <u>Experiment)[47]</u>等でなされている.一方, MAR を含んだ非接触プラズマ の研究例は, Alcator C-Mod の一例で, 水素原子 Lyman 系列の発光強度比 と衝突輻射モデルによる比較によりp = 2,3の励起原子が増加したという 報告だけである[48]. ほとんどの実機クラスのトカマク炉で MAR が観測 されない理由として次のことが考えられる.

MAR による体積再結合が有効になるか否かは、振動励起分子の存在が 必要不可欠となる.式(1.3),式(1.4)の負イオンを介した再結合はv=7-9が,式(1.7),式(1.8)の解離性再結合過程では $v \ge 4$ が重要となる. また、振動励起分子を介した反応には再結合過程だけでなく、分子性電離

(<u>Molecular Assisted Ionization</u>; MAI) や分子性解離(<u>Molecular Assisted</u>) <u>Dissociation</u>; MAD) があり、それらの反応を以下に示す.

MAI: $H_2(v) + e \rightarrow H^+ + H^+ + 2e$ (1.5.12)

MAD: $H_2(v) + e \rightarrow H + H^+ + e$ (1.5.13)

ASDEX-Upgrade では、MAI や MAD の反応が支配的となり、再結合が促進されないという報告がある[49] (Fig.1.5.5 参照). しかし、彼らの装置では Fig. 1.5.6 に示すような反応速度係数の関係であり、この報告例では電子温度は >2 eV 程度であるため、これを下回った場合には MAR が観測されるかは、非常に興味深い点である. また、こういったプラズマ中の粒子比率の変化が、ダイバータ壁との相互作用にどのような影響をもたらすのか、プラズマ・材料の両観点から検証していく必要がある.



Fig. 1.5.5. MAR・MAD・MAI に関わる粒子の密度と反応レートの空間分布を三体再結 合と放射性再結合と比較した[49].2



Fig. 1.5.6. MAR と MAD の反応速度係数[49].3

² Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 290-293, U. Fantz et al., Hydrogen molecules in the divertor of ASDEX Upgrade, Copyright (2001), Page 371, Fig. 6, with permission from Elsevier. Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 290-293, U. Fantz *et al.*, Hydrogen molecules in the divertor of ASDEX

³ Upgrade, Copyright (2001), Page 368, Fig. 4, with permission from Elsevier.

1.6■先進的ダイバータ

現在のダイバータ構造は、閉ダイバータと呼ばれるものが一般的であ る. 初期のダイバータ構造と閉ダイバータ構造の比較図を Fig. 1.6 に示す. プラズマとプレートの接触箇所が炉心に対して完全な開放構造である初 期ダイバータに対して、閉ダイバータでは幾何学的構造を工夫すること で、中性化した粒子が単純な軌道で炉心に向かわないようにされている. これは、非接触ダイバータにおいても有効であり、現在のダイバータはこ の閉ダイバータ構造を基本概念としている. ITER においては、図の例の ような V 字ダイバータと呼ばれる構造が採用されている. しかし、DEMO 炉[20]では、ダイバータへの熱流束が数倍となり、水冷管材料の変更(低 放射化フェライト鋼へ)に伴う熱伝導率の低下から、ダイバータに要求さ れる熱処理能力はさらに大きくなる. これに対して、単純に冷却ガス量を 増加するだけでは非接触ダイバータを実現することが難しく、V 字ダイ バータの幾何学的な構造を改良したいくつかのダイバータが考案された. 炉とダイバータ領域との接続長を延長することにより、中性粒子の逆流 を抑制するロングレッグダイバータ[50]が代表的な構造であり、さらに逆



Fig. 1.6.1. ダイバータ構造概念図. 左が V 字ダイバータ,右上がロングレッグダイバータ,右下がバッフル付きロングレッグダイバータ.

流方向への流れを妨げるバッフルを設置することも検討されている.日本の原型炉では、V字ダイバータおよび、レッグを延長したロングレッグ ダイバータで構想を練っているようであるが、ダイバータ構造の高度化の必要性も示している[50,51].

ここまでに紹介したダイバータは、非接触プラズマの生成により適し た構造に改良したダイバータであると言える. それに対して, 磁場配位を 改良することによって、そもそもの原因であるダイバータ板に到達する 熱流の低減をコンセプトとした先進磁場配位による先進的ダイバータが 考案されている. 先進的ダイバータの例を Fig. 1.6.2 に示す. 変調コイル を用いてダイバータ板近傍の領域のみ磁場を発散させ、ダイバータ板の プラズマ対向面積を増加させる X ダイバータ (XD) [52], Fig.1.6.2 に示 すように大半径方向に大きく終端部を遠ざけ、十分な冷却距離と発散磁 場によってダイバータ板のプラズマ対向面積を増加させる Super-X ダイ バータ(SXD) [53],磁力線とダイバータ板との接続部を複数に分割する とともに大きな磁場発散によってプラズマ対向面積を増加させる Snowflake ダイバータ (SFD) [54]などがそれに当たる.このような磁場配位に よって、先進的ダイバータは従来のダイバータに比べて、ダイバータ板へ と流入するイオン粒子束を低減し、熱負荷を分散することができる. さら には,発散磁場によってプラズマが膨張するため、ダイバータ板に近付く につれてプラズマと中性粒子の衝突面積も増加するため、不純物の滞留 場所がダイバータ板に近づく.これによって,先進的ダイバータの特徴で ある発散磁場では、放射フロントを X 点から遠ざけることが可能である と考えられている[55].しかし、非接触プラズマ生成の観点からは、好ま しくない働きをする可能性がある. EIR の過程では, 高い電子密度と低い 流速が、その効率的な生成に有効である.しかし、発散磁場中のプラズマ は、膨張によって電子密度は低下する.また、磁気モーメントの保存と運 動エネルギーの保存によって、発散磁場は荷電粒子のダイバータ板方向 への速度を増加させる働きを持つため、イオンの流速は大きくなる.

先進的ダイバータを備えた大型装置において,実験的研究も行われている. SFD はスイスの TCV などの大型装置で実験が行われ,一定の成果が上がっている[56].それに対して,カラム研究所(英)にあるトカマク装置 MAST-U のグループでは,SXD の実験的検証が始まろうとしている

[57]. また,先進磁場配位や液体ダイバータの検証を主目的として,DTT (<u>Divertor Tokamak Test facility</u>) [58,59]が 2025 年のファーストプラズマを 目標に,イタリアに建造中である.しかし,どちらを採用するにしろ,既 存のダイバータとはダイバータ形状および磁場構造が大きく変化する. 大型装置において磁場を変更することは容易ではない.したがって,磁場 配位を容易に変更し得る直線型装置を用いて,先進ダイバータの基礎研 究を行うことが必要となってくる.



Fig. 1.6.2. ダイバータ構造概念図. 左が Snow-flake ダイバータ, 右が Super-X ダイバータ.

1.7■プラズマ対向材料(PFMs)

さて、ここでプラズマと接するダイバータ壁材、すなわちプラズマ対向 材料(PFMs: <u>Plasma Facing Materials</u>)としてタングステンが採用された 経緯について、話を移す. ITER ダイバータにおいて、当初は炭素系複合 材(CFC: Carbon-fiber Composite)を用いる予定であったが、ITER 計画の 見直しの一環として、2011 年にプラズマ対向面をすべてタングステン

(tungsten/W:wolframium (羅))とするフルWダイバータ・ターゲット が提案され、2013年に設計変更が決定された[60].Fig.1.7.1にダイバータ 材料のスパッタリング率の比較を、Fig.1.7.2に炭素の化学スパッタ率の重 水素イオン粒子束依存性を、Fig.1.7.3にダイバータ材料の重水素吸蔵量の 比較を示す.スパッタについては先ほども述べたダイバータの課題の一 つである.重水素吸蔵量については、先に述べたように核融合燃料である トリチウムが放射性同位元素であることから、安全管理の面で炉内保有 制限値が1kg[61]と定められており、また希少であるために経済性の面 からもこれを炉内構造材中に死蔵するのは避けたいため、燃料粒子が主 成分である高熱流プラズマに直接曝されるダイバータにおいては考慮す べき点である.

まず, Fig.1.7.1 および Fig.1.7.2 より, CFC ダイバータではエネルギー や粒子束が小さくともダスト (dust)の大量発生が懸念される. ダストは スパッタ等により浸食された壁材が再び壁へ堆積し,それが厚くなるな どして剥がれ落ちるなどしたものである. ダストが炉内を移動する過程 で,炉心プラズマへ混入することで性能劣化,果てはディスラプション (disruption)を引き起こすことや,炉内構成物の隙間に入り込み,絶縁性

や気密性を損なうなど思わぬ効果をもたらすことが懸念されている[62]. また,壁への堆積の際には,雰囲気中の水素同位体粒子とともに共堆積す ることが指摘されており,大量のトリチウムを取り込むと考えられてい る.そのため,Fig.1.7.3 に示すように,炭素壁におけるトリチウム吸蔵量 はITERの管理上の制限値である 700gを早い段階で超えることが懸念さ れている[63].これに対して,Wは重水素イオンに対するスパッタ率,重 水素吸蔵量ともに比較的小さい.したがって,炭素系材料の大きな懸念点



Fig. 1.7.1. 炭素 (C), ベリリウム (Be), タングステン (W) の重水素 (D) イオンに 対するスパッタリング率.Cは MD シミュレーションによる低エネルギー での特性も示す.Wのみ不純物であるアルゴン(Ar)についてもTRIMシミ ュレーションの結果を示す[63].4



Fig. 1.7.2. ITER のために提案された壁材候補に対する総侵食量を,各材料のダストに 対するそれぞれの限界値と比較し、定常状態の侵食量を計算している.また、 フル W型 PFC に対しては、ディスラプションによる追加平均侵食量が示さ れている[63].5

⁴ Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 390-391, Joachim Roth et al., Recent analysis of key plasma wall interactions issues for ITER, Copyright (2009), Page 3, Fig. 1, with permission from Elsevier. Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 390-391, Joachim Roth et al., Recent analysis of key plasma wall

interactions issues for ITER, Copyright (2009), Page 5, Fig. 4, with permission from Elsevier.



Fig. 1.7.3. ITER の第一壁およびダイバータにおけるプラズマ対向面の材料の組み合わ せによる,炉内トリチウム保持量の推定値.青は全て炭素系材料,マゼンタ は Be 第一壁・CFC/W ダイバータ,黒は Be 第一壁・W ダイバータ,赤は全 て W である[63].⁶

に対し, W は十分な性能が期待されるため, ITER ダイバータはフル W が採用された.

しかし,Wが完璧というわけではない.Fig.1.7.1 にも示されているように,非接触プラズマ生成に使用される不純物ガスであるAr等に対しては,スパッタリング率も重水素に対するものより高い.これは他の不純物,例えばNeや窒素に対しても同様である[64].また,Fig.1.7.4 に示すように,ELM等の非定常熱負荷や非接触プラズマの崩壊などによって, 十分な熱除去がされずにダイバータの温度が1200K程度を超えると,タングステンの再結晶が始まり,その後に結晶粒の成長が起こる.これによって,機械特性や熱伝導率等が変化することで,脆くなったタングステン

⁶ Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 390-391, Joachim Roth *et al.*, Recent analysis of key plasma wall interactions issues for ITER, Copyright (2009), Page 7, Fig. 7, with permission from Elsevier.

がスパッタや剥離によって、ダストやタングステン片としてプラズマに 混入することによるプラズマの消滅や、冷却性能が十分に発揮されない ことによって、定常熱負荷 10 MW/m²では運転できなくなってしまうこ とが考えられる.ここで、現在のタングステン材料の使用について述べて おく.本研究室でも使用している ITER グレードと呼ばれる W は、文献 [66]を引用すると、「粉末焼結と熱間圧延で製造された工業用の W 材料の 厚板材の一般的な規格 (ASTM 準拠)で、不純物レベルがそこそこ低く、 結晶粒径が約 120 µm 以下、硬さが Hv:410 と、再結晶していない熱間 圧延材であれば、ほぼ満たしている基準である.これは材料の調達先を広 げ、コストを下げるために比較的ゆるい基準にしたものと思われる.」と 書かれている. 仕様の詳細は、文献[67]の表3にまとめられている.これ に対して、高性能な W 材料として、再結晶温度を上げる、延性脆性遷移 温度 (DBTT)を下げる、高温における強度を上げるといった点に主眼が 置かれており、純 W の生成手法の工夫や、K-doped W といった W 合金な どが研究・開発されている[66].



Fig. 1.7.4. ダイバータの温度環境とWの組織および機械特性の温度依存性[65].⁷

⁷ Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 471, Akira Hasegawa *et al.*, Neutron irradiation effects on the microstructural development of tungsten and tungsten alloys, Copyright (2015), Page 176, Fig. 1, with permission from Elsevier.

さらに、ダイバータプラズマに含まれる He は、Fig.1.7.5 および Fig.1.7.6 に示すように、フルエンスが 10²⁵ m⁻²を超え、1200 K 以上の高温の W 表 面に照射されると、表面近傍にヘリウムバブルを生じる[68,69]. ヘリウム バブルは、試料に打ち込まれたヘリウムが試料中で集まることで生じる 空孔であり、5 nm 以下から 500 nm 程度の大きさが確認されている[70]. なぜヘリウムが金属内で集合するかについては、文献[71]に詳細に記載さ れており、それによると He 原子が金属内を移動するために必要な活性化



incident ion energy [V]

Fig. 1.7.5. ダイバータ模擬装置 NAGDIS-II 及び PISCES-B で行ったヘリウム照射実験 での入射イオンエネルギーに対して表面温度をプロットしたもの. 黒色の プロットはナノ構造が形成された条件, 白色のプロットは観察されなかっ た条件をそれぞれ示している[68].⁸

⁸ この図は、<u>"Formation process of tungsten nanostructure by the exposure to helium plasma under fusion relevant plasma conditions</u>", Nucl Fusion 49, No. 9, 095005 (2009), by Shin Kajita *et al.* の Figure 1 (a)を IAEA の許可を得て転載した ものです. この図のキャプションは、本論文の著者が翻訳しました. この図の原本は、IAEA または IAEA に代 わって正規の権限を与えられた者によって配布された英語版です. IAEA は、本翻訳およびその出版物の正確性, 品質, 真正性, 仕上がりについて, いかなる保証も責任も負わず, また、本翻訳の使用から直接または間接的に 生じる、結果的なあるいはその他の損失または損害についても一切の責任を負いません.



Fig. 1.7.6. バブルが形成される試料温度および He イオンフルエンス条件[69].9

エネルギーは非常に低く、希ガスであるヘリウムが安定して留まってい られる場所は, 原子空孔やボイド (三次元集合体), 表面・粒界・転位な どにある空隙の部分と言われている。Wilson らが提案した Fe- He 原子間 のポテンシャル関数[72]と Beck が提案した He-He 間のポテンシャル関数 [73]が示された文献[71]の Fig. 1 では, Fe-He 原子間のポテンシャルはど の距離においても正の値を示す. これは, Fe 中において He 原子は Fe 原 子が周囲に存在しない場所(Fe 原子から離れた場所)に移動する性質を 持つことを意味している. これはまさに, 原子空孔やそれが集合した材料 内の空隙に相当する.また,He-He間のポテンシャルはどの距離において も, Fe-He 原子間のポテンシャルよりも小さい. すなわち, He 原子は Fe 原子に囲まれるよりも He 原子に囲まれる方が,安定することを意味する. したがって、He 原子は Fe 中にバラバラに存在するよりも集合した方が 安定するということである. さらに, 前述したように He 原子は空隙に移 動し易いため、ボイドのような金属中の空隙に He が溜まることになる. これによって、特に自ら凝集する性質を持たない He が、金属内において 容易に集合するというわけである.こういった経緯により、ヘリウムバブ

⁹ 高村秀一著「低エネルギー高粒子束ヘリウム/重水素プラズマ照射によるタングステン表面のメゾスケール損 傷」プラズマ・核融合学会誌 Vol. 81, No. 1, 25-30 (2005)の Fig. 6 をプラズマ・核融合学会の許可を得て転載.

ルは形成される. ヘリウムバブル層は、タングステン中の水素の拡散障壁 として機能し、タングステンバルク中の水素透過を減少させると考えら れている[61,64]. 具体的な現象については、モデリングによるシミュレー ション研究が先行しており, PISCES-A での実験研究を TMAP-7 でモデリ ングした結果、ヘリウムバブル層の水素拡散率は確かに低下しているこ とが示唆されている[62].また、この材料表面まで開いた多孔質な層は、 [74]の Figure 1 に示されているように, H₂が脱離するための経路を提供す るとも考えられ、それを支持する実験結果が報告されている[75,76].本研 究室においても, He が混合されることによる W への水素吸蔵量の減少 を支持する結果が得られている[77].しかし、この実験では、Wの後ろに 重ねて設置した Ti の重水素量が増加したことから, He によって重水素が より W の奥まで透過することが示唆された. したがって、W 内における 実際の水の拡散過程についてはまだ明らかにされていないが、先に述べ たように, He によって W に残留する水素の量が減少することについて は、事実として共通の認識がある.しかし、水素同位体が W を透過し冷 却管まで到達する場合は、冷却水に混入したトリチウムの処理を考慮し た炉設計が余儀なくされる.したがって、水素同位体のタングステン中の 吸蔵透過特性を明らかにすることは、DEMO 炉などの今後の大型炉の設 計に大きく影響する非常に重要な研究である.ただし、ここで述べたよう な多くの研究成果によって、He が混合されたプラズマによる W への水 素同位体吸蔵については、かなり理解が進んできている.

また、炉心から遠いダイバータであっても、核融合反応生成物である中 性子に晒されることによる放射化や、それに伴う核変換および熱負荷、壁 材内部を透過する際の損傷などの影響を無視することはできない. 放射 化は核融合炉において、避けられないことであるが、ダイバータにおける タングステンの量を考えると、その処理に掛かる手間は大変なものであ ろう. また、材料原子の核変換も問題である. 壁材料の物質が変化する (例えば、タングステンは、レニウム; Re やオスミウム; Os に変化する) ことにより、機械的・化学的な性質の変化による装置系としての様々な齟 齬や性能劣化が生まれるため、あまり歓迎できることではない. Fig.1.7.8 に、文献[66]より、Re ドープ率の増加に伴う熱伝導率の低下を示すグラ フを紹介する. これを見ても、先ほど述べたタングステンの再結晶化や、



Fig. 1.7.8. W の熱拡散率に及ぼす Re と測定温度の影響[66].¹⁰

冷却能力の低下につながる現象であることが明白である.また,中性子の 照射効果の中でも,水素同位体の吸蔵に特に影響するのは照射損傷であ る.Fig.1.7.9に示すように,中性子照射による欠陥導入後に,重水素プラ ズマに暴露した後のタングステン内に吸蔵される重水素は,1~2桁程 度と大幅に上昇する.また,このときのTDSによる脱離ピークは,中性 子照射を行った試料ではより高温側にシフトしており,内部欠陥により 試料内部へと重水素が拡散していると考えられている.

最後に,実際のダイバータプラズマの特徴は,非接触プラズマであるという点について触れる.現在のプラズマ曝露実験では,接触プラズマによる実験が行われてきた.しかし,1.5節で述べたように,非接触プラズマの生成過程では,荷電交換による高速原子の生成や,振動励起分子や分子イオンの増加,再結合反応による高励起のものを含む水素原子の大量生成が行われる.つまり,プラズマを構成する粒子の内訳は,接触プラズマから非接触プラズマへと移行していく中で大きく変化していく.このような変化が,プラズマと接する壁の表面変質や水素同位体の吸蔵・透過特性にどうのように影響するかは,今後の核融合炉における長時間運転を

¹⁰ Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 307-311, M. Fujitsuka *et al.*, Change of thermal diffusivity and lattice constants of W–5% Re–HfC alloys irradiated in a fission reactor, Copyright (2002), Page 429, Fig. 2, with permission from Elsevier.


Fig. 1.7.9. 非照射タングステンおよび中性子照射タングステンにおけるプラズマ照射 温度と重水素滞留量の関係[78].¹¹

考える上で必要な知見である.今まで述べてきたように,Heの影響や中 性子の影響については多くの研究が進められているが,非接触プラズマ への暴露実験は進められていない.したがって,He混合の非接触プラズ マや,中性子による損傷のあるWへの非接触プラズマ曝露の影響なども, あまり理解が進んでいないということである.

また,実際のダイバータでは,非接触プラズマ生成のため,冷却ガスとして Ar や Ne, N₂などを導入するため[20],これらの影響も検証していかなければならない.接触プラズマでの結果ではあるが,これらが混合されたプラズマの影響が最近報告されている[79].この中では,Ar と Ne との混合プラズマでは,試料温度 500 K 程度で,重水素吸蔵への促進効果が,770 K 程度では抑制効果が働いたことが報告されている.また,窒素との混合プラズマでは,希ガスと異なりタングステンとの化合物層を形成し,重水素の拡散を妨げるが,入射される重水素はエネルギーが高いためにこの層を透過するため,粒子の流入・流出のバランスが流入に傾き,重水

¹¹ 大矢恭久他著「タスク3 トリチウム挙動および中性子照射効果」プラズマ・核融合学会誌 Vol. 96, No. 3, 140-<u>144 (2020)</u>の図4をプラズマ・核融合学会の許可を得て転載.

素吸蔵量が増加することが報告されている(Fig.1.7.9 参照). さらに,非 接触プラズマ生成に窒素ガスを用いるのは,燃料リサイクリングの観点 から好ましくないとも言及している.このように,非接触に用いる不純物 ガスも,ダイバータへの燃料粒子残留に大きく影響する.しかし,この研 究も接触プラズマでの実験であることには留意しておきたい.したがっ て,非接触プラズマとダイバータ壁(タングステン)への影響を,これま で行われた中性子やヘリウム,他の不純物による吸蔵サイトの増減や拡 散障壁などの影響との相互作用も含め,検証していく必要がある.



Fig. 1.7.9. 試料温度 500 K と 770 K で純 D プラズマと D+N プラズマに曝露されたタ ングステン試料の TDS スペクトル[79].^{12,13} 縦軸が対数であることに注意.

¹² この図は、<u>"Influence of plasma impurities on the fuel retention in tungsten", Nucl. Fusion 59, No. 8, 086029 (2019), by A. Kreter *et al.* の Fig. 11 を IAEA の許可を得て転載したものです. この図のキャプションは、本論文の著者が翻訳しました. この図の原本は、IAEA または IAEA に代わって正規の権限を与えられた者によって配布された英語版です. IAEA は、本翻訳およびその出版物の正確性、品質、真正性、仕上がりについて、いかなる保証も責任も負わず、また、本翻訳の使用から直接または間接的に生じる、結果的なあるいはその他の損失または損害についても一切の責任を負いません.</u>

¹³ 解像度の高い図のデータを提供してくださった, <u>文献[79]</u>の主著者である Arkadi Kreter 博士に感謝いたします.

1.8■直線型ダイバータ模擬装置

前節で述べたように、ダイバータの基礎研究は重要である. そのために は、ダイバータの形状や接続長、磁場構造などを変化させた、対照実験を 行うことになる.そして同時に、ダイバータプラズマ中の粒子挙動や反応 過程などについて明らかにするために、多角的かつ詳細な計測を行う必 要がある.しかし、トーラス型の実験装置では、ダイバータの構造を大き く変化させるにはかなりの時間と費用が必要となる.また、トーラス型で は装置の構造上, 計測ポート等の制限が多く, 十分な計測が行うことがで きない. さらに, 現存するトーラス型の実験装置では基本的にパルスとま ではいかないが、数秒程度の放電であることがほとんどであり、平衡状態 に達するまでの時間が長い現象を観測することはできないことや、条件 を一定にするような運転制御が容易ではないことなどが挙げられ、実用 炉で重要となる定常運転での特性を調べることは不可能である. これら の欠点を克服するために開発された、ダイバータのように開いた磁力線 部分を模擬する直線型の磁場配位を有するプラズマ生成装置を直線型ダ イバータ模擬装置と呼ぶ。他にも単に直線型プラズマ装置あるいは直線 型装置と呼ぶ場合もある.

これまで、直線型ダイバータ模擬装置は SOL/ダイバータ領域の様々な 物理現象の解明に大きく寄与してきた.現在では、直線型ダイバータ模擬 装置による研究は、Fig. 1.8.1 に示すように各国で精力的に進められてい る.国内外の主要な直線型ダイバータ模擬装置のパラメータを Table 1.8.1 に示す.これらの直線型ダイバータ模擬装置の主な特徴としては、低温高 密度プラズマを安定的に長時間生成することができ、幾何学的配置が単 純であり、尚且つ計測系の設置が容易であることが挙げられる.Table 1.8.1 で紹介している、米国 UCSD の PISCES-A、名古屋大学の NAGDIS-II は実際のダイバータプラズマに近い高密度プラズマを定常的に生成可 能であるが、プラズマの形状は円柱状である.また、蘭国 DIFFER の MAGNUM-PSI では、10²¹ m⁻³という高密度の円柱プラズマが生成可能で あるが、電子温度は低い.さらに、筑波大学の GAMMA10/PDX も同様に 発散磁場による Cone 状のプラズマで、100 eV 以上の非常に温度の高いプ ラズマを生成できるが、放電時間が最長で 0.4 秒と短く、プラズマ密度が



Fig. 1.8.1. 世界の直線型ダイバータ模擬装置[80].14

	ITER Divertor	東海大学 TPD-Sheet IV	名古屋大学 NAGDIS-II	筑波大学 GAMMA10/PDX	UCSD (米) PISCES-A	DIFFER (蘭) MAGNUM-PSI
プラズマ源	-	TPD-type LaB6	TPD-type LaB6	ECH/ ICRF/ NBI	DC arc LaB6	Cascade arc
プラズマ形状 直径 [mm]	円盤 0.7~5.9 (厚) ※SOL(Midplane)	シート 円柱 0 (厚) 10 (厚), 40 (幅) 20		円柱 100~1000	円柱 15	円柱 5
電子温度 T _e [eV]	≦10	~ 15	10	≤100	20	2
イオン温度 <i>T</i> i [eV]	≦10	~ 4 ~ 11 with ICR	1-5	≦100	2	
電子密度 ne [m-3]	$\sim 10^{21}$	~ 10 ¹⁹	1×10^{20}	3×10 ¹⁸	1×10 ¹⁹	4×10 ²¹
放電時間	~ 400 s	定常	定常	0.4 s	定常	6 ~ 112 s
磁場強度 B[T]	≦6 ※Outer divertor	< 0.12	< 0.25	0.15 ~ 1.5	0.2	0.43 ~ 1.73
非接触プラズマ	(主に D, T)	(H ₂)	○ (He)	○ (H ₂)	O (He)	○ (H ₂)

Table 1.8.1. 直線型ダイバータ模擬装置の比較[33,63,81-84].

¹⁴ 坂本瑞樹他著「直線型プラズマ生成装置の現状と DEMO のダイバータ設計における課題」プラズマ・核融合学 会誌 Vol. 90, No. 8, 473-479 (2014)の図1をプラズマ・核融合学会の許可を得て転載.

D-module と呼ばれるダイバータ模擬領域では 10¹⁷ m⁻³ 台と小さい[85]. た だし, SOL を含むダイバータ上流からの模擬という意味では,電子・イ オン温度が高いことは,基礎研究を担う装置として他にない特徴である.

一方,本研究室の直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV (<u>Test Plasma</u> produced by <u>Directed current (TPD)-type discharge for Sheet plasma IV</u>) [86]では,電子温度・密度はプラズマの厚さ方向に急激な勾配を持ち,幅方向には比較的一様な分布を持つ,高密度(10¹⁸~10¹⁹ m⁻³)の水素シートプラズマが生成される.このようなシート状のプラズマは,実際のダイバータプラズマに近い形状であるため,ダイバータ模擬に最適であると考えられる.さらに,TPD-Sheet IV では定常的に水素放電での非接触プラズマ生成が可能であるため,ダイバータプラズマの原子分子素過程の研究に適している.装置の詳細は,2.1節で説明する.

1.9■本研究の目的と取り組む課題

これまで述べてきたように、磁場閉じ込め型核融合炉では炉心プラズ マを良好な状態に維持するため、ダイバータによる粒子排気が重要であ る.原型炉で想定される大きな熱負荷に対しては、非接触ダイバータの冷 却ガスなどの不純物の逆流という限界から、新たな先進磁場配位が提案 された.新たなダイバータ構造である XD, SXD, SFD などは、その幾何 学的構造や磁場構造が従来とは大きく異なる.したがって、これらの先進 的ダイバータの研究・検証が必要である.

また、ダイバータへの水素同位体残留もダイバータにおける課題であ る.トリチウムは放射性物質であるため、ITERでは炉内の保有制限値が 1 kg と設定されている.また、トリチウムは自然界に存在しない希少な 元素であるため、経済性の観点から未反応分は回収し、再度燃料として利 用したい.そのため、炉内に死蔵する量は削減する必要がある.これまで イオンビームや直線型装置によるプラズマ曝露実験によって、ダイバー タ材料への水素同位体蓄積量が評価されてきたが、非接触プラズマの効 果は検証されていない.非接触プラズマに至る過程では、分子イオン、高 速中性粒子、励起した原子分子が生成される.こういったプラズマ中の粒 子の変化は、接触プラズマから非接触プラズマの間で異なる材料への相 互作用をもたらすと予想される.

本研究では、比較的模擬が容易である XD, SXD の磁場配位について、 ①非接触プラズマとの適合性、②中性粒子の逆流特性、③プラズマ膨張に よる熱・粒子束の低減および④プラズマ対向面積の増大について、その基 礎特性を明らかにすることを目的として、直線型ダイバータ模擬装置を 用いた実験を行った.また、⑤非接触プラズマ曝露による壁材料への影響 について、暴露後の表面変質や重水素吸蔵量の接触プラズマとの差異に 注目し、その基礎データの取得を目的として、直線型ダイバータ模擬装置 を用いたタングステン試料片へのプラズマ曝露実験を行った.これらの 研究課題と目的を、Fig.1.9.1 に図示する.

本論文は全6章から構成されており、以下にその概要を記す.

第1章は序論であり,核融合研究とダイバータについて,先行研究の流 れと課題点を示し,本研究の目的と意義を述べる.第2章では,実験に用 いた直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV とシートプラズマについて の説明,計測系および計測方法について述べる.第3章では,直線型ダイ バータ模擬装置を用いた先進磁場配位における非接触プラズマ生成と中 性粒子の逆流特性について説明する.第4章では,先進磁場配位における プラズマ膨張とそれに伴う熱負荷低減について説明する.第5章では,非 接触プラズマに暴露したタングステンの表面変質と重水素吸蔵量につい て説明する.第6章では,本論文全体の総括と本研究で明らかになった点 をまとめる.



Fig. 1.9.1. 本研究における研究課題と目的.

[参考文献]

- [1] 経済産業省 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計 2017 年度」.
- [2] 外務省ホームページ「2020年以降の枠組み:パリ協定」, <u>https://www.mofa.go.jp</u>/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html.
- [3] 中部電力ホームページ「エネルギー資源の現状」, <u>https://www.chuden.co.jp/ener</u> gy/ene_about/ene_japan/state/.

- [4] 「テキスト 核融合炉」, プラズマ・核融合学会誌, Vol.87-02 特集号 (2011).
- [5] 「理科年表」机上版, 丸善出版, 平成 30 年, 第 91 冊.
- [6] 飯島勉, 森茂, 日本物理学会 36 (1981) 441.
- [7] 篠原厚, 化学と教育 65 巻 3 号 (2017 年)
- [8] 上田良夫 他, 日本原子力学会誌 46 (2004) 12.
- [9] DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK: NUCLEAR PHYSICS AND REACTOR THEORY Volume 1 of 2, DOE HDBK-1019/1-93 (1993), <u>https://www.steamtabl</u> esonline.com/pdf/Nuclear-Volume1.pdf.
- [10] 高村秀一著,「境界領域プラズマ理工学の基礎」,森北出版 (2010).
- [11] S. Earnshaw, Trans. Camb. Phil. Soc., vol.7 (1842) pp. 97-112.
- [12] 渡辺二太 他, プラズマ・核融合学会誌, 74 (1998) 850.
- [13] D. Meade: 50 years of fusion research, Nucl. Fusion, 50 (2010) 014004 (14pp).
- [14] 宮本健郎, 日本物理学会誌, Vol.51, No.8 (1996) 549-556.
- [15] 清水勝宏 他, J. Plasma Fusion Res., Vol.80, No.3 (2004) 183-189.
- [16] 鈴木哲 他, J. Plasma Fusion Res., Vol.82, No.10 (2006) 699-706.
- [17] 下村安夫 他, JAERI-M 6135 (1975).
- [18] DIVA Group, Nucl. Fusion, Vol.18, No.12 (1978) 1619.
- [19] F. Wagner et al., Phys. Rev. Lett., 49 (1982) 1408.
- [20] N. Asakura et al., Nucl. Fusion, 57 (2017) 126050.
- [21] ITER 機構ホームページ, <u>https://www.iter.org/sci/Goals</u>.
- [22] 高村秀一, 電学論 B, 113 巻 9 号 (1993).
- [23] M. Merola et al., Fusion Eng. Des., 89 (2014) 890.
- [24] T. Hirai et al., J. Nucl. Mater., 463 (2015) 1248.
- [25] 鎌田裕 他, J. Plasma Fusion Res., Vol.82, No.9 (2006) 566-574.
- [26] H. Zohm et al., Nucl. Fusion, 53 (2013) 073019 (6pp).
- [27] M. Wischmeier, J. Nucl. Mater., 463 (2015) 22-29.
- [28] T. Fujimoto, "Plasma spectroscopy", OXFORD SCIENCE PUBLICATIONS (2004).
- [29] 飯島貴朗,「直線型ダイバータ模擬装置を用いたデタッチプラズマの反応過程 に関する研究」,平成27年度博士論文.
- [30] A. Hatayama, J. Plasma Fusion Res., 80 (2004) 205-211.
- [31] A.Yu. Piganovand et al., Phys. Lett., A222 (1996) 251.
- [32] 高村秀一, プラズマ・核融合学会誌 第72 巻 第9号 1996 年9月.
- [33] N. Ohno, Plasma Phys. Control. Fusion 59 (2017) 034007 (9pp).
- [34] Y. Hayashi et al., Nucl. Fusion 56 (2016) 126006.
- [35] R.K. Janev et al., J. Nucl. Mater., 121 (1984) 10.
- [36] D. Nishijima et al., J. Nucl. Mater. 266 (1999) 1161.

- [37] N. Ohno et al., Phys. Rev. Lett., 81 (1998) 818.
- [38] E. M. Hollmann et al., Phys. Plasmas, 9 (2002) 4330.
- [39] A. Tonegawa et al., J. Nucl. Mater., 313 (2003) 1046.
- [40] H. Yazawa et al., J. J. App. Phys. 45 (2006) 8208.
- [41] M. Sakamoto et al., Nucl. Mater. Energy, 12 (2017) 1004-1009.
- [42] S. Kado et al., J. Nucl. Mater., 754 (2003) 313.
- [43] K. Fujimoto et al., Plasma and Fusion Research, 4 (2009) 025.
- [44] G. M. McCracken et al., J. Nucl. Mater., 266 (1999) 37.
- [45] M. E. Fenstermacher et al., Phys. Plasmas, 4 (1997) 1761.
- [46] B. Lipschultz et al., Phys. Plasmas, 6 (1999) 1907.
- [47] U. Wenzel et al., J. Nucl. Mater., 266-269 (1999) 1252-1256.
- [48] J.L. Terry et al., Phys. Plasmas, 5 (1998) 1759.
- [49] U. Fantz et al., J. Nucl. Mater., 290 (2001) 367-373.
- [50] N. Asakura et al., J. Plasma Fusion Res. SERIES, 9 (2010) 136.
- [51] K. Hoshino et al., Fusion Eng. Des., 85 (2010) 46-52.
- [52] M. Kotschenreuther et al., Phys. Plasmas 14, 072502 (2007).
- [53] P.M. Valanju et al., Fusion Eng. Des., 85 (2010) 46-52.
- [54] D.D. Ryutov, Phys. Plasmas, 14 (2007) 064502.
- [55] M, Kotschenreuther et al., Phys. Plasmas 20, 102507 (2013).
- [56] F. Piras et al., Plasma Phys. Control. Fusion 52 (2010) 124010 (9pp).
- [57] MAST Upgrade のホームページ, <u>http://www.ccfe.ac.uk/mast_upgrade_project.aspx</u>.
- [58] DTT ホームページ, <u>https://www.dtt-project.enea.it/index.php</u>.
- [59] Aldo Pizzuto, "DTT Divertor Tokamak Test facility Project Proposal: report short version", ISBN: 978-88-8286-326-5 (2016).
- [60] S. Suzuki et al., J. Plasma Fusion Res. Vol.92, No.12 (2016) 665-890.
- [61] Y. Ueda et al., J. Nucl. Mater. 386–388 (2009) 725–728.
- [62] M.J. Baldwin et al., Nucl. Fusion 57 (2017) 076031 (11pp).
- [63] J. Roth et al., J. Nucl. Mater. **390-391** (2009) 1-9.
- [64] A. Kreter et al., Nucl. Fusion 59 (2019) 086029 (12pp).
- [65] A. Hasegawa et al., J. Nucl. Mater. 471 (2016) 175-183.
- [66] M. Fujitsuka et al., J. Nucl. Mater. 307-311 (2002) 426-430.
- [67] S. Suzuki, J. Plasma Fusion Res. Vol.87, No.9 (2011) 607-614.
- [68] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49 (2009) 095005.
- [69] 高村秀一, <u>Plasma Fusion Res. Vol.81, No.1 (2005) 25-30</u>.
- [70] D. Nishijima et al., J. Nucl. Mater. 329-333 (2004) 1029-1033.
- [71] K. Morishita, J. Plasma Fusion Res. Vol.81, No.1 (2005) 12.

- [72] W.D. Wilson and R.D. Johnson, "Interatomic Potentials and Simulation of Lattice Defects", (Plenum, 1972) p.375.
- [73] D.E. Beck, Mol. Phys. 14 (1968) 311.
- [74] M. Reinhart et al., Nucl. Fusion 59 (2019) 046004 (10pp).
- [75] M. Miyamoto et al., J. Nucl. Mater. 415 (2011) S657–S660.
- [76] M. Reinhart et al., J. Nucl. Mater. 463 (2015) 1021-1024.
- [77] T. Hayashi, T. Takimoto et al., Fusion Engineering and Design 136 (2018) 545–548.
- [78] 大矢恭久 他, J. Plasma Fusion Res. Vol.96, No.3 (2020) 140-144.
- [79] A. Kreter et al., Nucl. Fusion 59 (2019) 086029.
- [80] 坂本瑞樹 他, J. Plasma Fusion Res. Vol.90, No.8 (2014) 473-479.
- [81] T. Eich et al., Nucl. Fusion 53 (2013) 093031.
- [82] F. Crisanti et al., Nucl. Mater. Energy 12 (2017) 1330–1335.
- [83] J.P. Gunn et al., Nucl. Fusion 57 (2017) 046025.
- [84] C.S. Chang et al., Nucl. Fusion 57 (2017) 116023.
- [85] M. Yoshikawa et al., JINST 14 (2019) P06033.
- [86] A. Tonegawa et al., J. Nucl. Mater. 313-316 (2003) 1046-1051.

第2章

- 実験装置 -

2.1 ■ 直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV

本研究で用いた直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV (Test plasma Produced by Directed current (TPD)-type discharge for Sheet plasma IV) [1] 概略図とその磁場配位を Fig. 2.1.1(a) (b)に示す. TPD-Sheet IV は全長およ そ2mで、シートプラズマ源、矩形磁場コイル、真空チャンバー、ガス導 入系, 排気系から成り立っており, 放電領域, 実験領域, そしてエンド部 の3つの領域に分けられる. 放電装置として, 放電電源(主放電電源:100 A, 300 V, 予備放電電源: 10 A, 500 V), 磁場電源(300 A, 60 V), 浮遊電 極切替スイッチ及びガス流量コントローラーを設置している. 真空チャ ンバー内は、ロータリーポンプ(Rotary Pump: RP) 3台とターボ分子ポ ンプ (<u>T</u>urbo <u>M</u>olecular <u>P</u>ump: TMP) 3 台 (500 l/s: 2 台, 1500 l/s: 1 台) により差動排気され、各領域間で圧力差がつけられている. 到達真空度は 放電領域で 10⁻⁴ Pa,実験領域からエンドチャンバーの領域で~10⁻⁵ Pa の高 真空状態にすることが出来る. このように圧力勾配があるため, 中性ガス とともにプラズマがエンドチャンバー方向に流れるようになっている. また, プラズマは11個の水冷された矩形磁場コイルにより, 磁力線を横 切る方向への拡散が防がれ、実験領域の水冷ターゲットに終端する. Fig. 2.1.1(b)に示すように,磁場強度は最大 0.1 T 程度となっている.水冷ター ゲットは、実験によって面がプラズマに対して垂直なターゲット以外に も傾斜しているターゲットなど、目的に応じて変更することが可能であ る.

プラズマ源の概念図を Fig. 2.1.2 に示す. 放電には,予備電源(10 A, 500 V)と主電源(100 A-300 V)を併せ持つ直流安定化電源を使用し, Fig. 2.1.2 に示すような回路となっている. 陰極には,針状のタングステン



Fig. 2.1.1. (a)直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV の概念図. (b)TPD-Sheet IV にお けるプラズマ進行方向(Z軸方向)の典型的な磁場配位[1,2].



Fig. 2.1.2. TPD-Sheet IV 放電領域の概念図. 陰極, 陽極, 浮遊電極から構成される.

(長さ=30~32 mm, ϕ =3~4 mm)の周りにタングステン線(ϕ =1 mm)を螺 旋状にした支持体を設置し、内部に熱電子放出材である六ホウ化ランタ ン(LaB₆: Lanthanum Hexa Boride)の粒を詰めている. LaB₆は金属では ないが、表面に存在する陽電性の La 原子により電気二重層が形成され、 仕事関数が小さくなると考えられている[3]. タングステンの仕事関数が 4.54 eV なのに対し、LaB₆の仕事関数は 2.7 eV であるため、比較的低い温 度でタングステン以上の熱電子を得ることができる. これは、リチャード ソン=ダッシュマンの式[3]

$$J = AT_m^2 e^{\frac{-W}{kT_m}} [A/m^2]$$
(2.1.1)

から明らかである.ここで、Jは金属の熱電子放出(エジソン効果)による電流密度、 T_m は金属の温度、kはボルツマン定数、Wは金属の仕事関数であり、Aは次式で示されるリチャードソン定数である.

$$A = \frac{4\pi m_e k^2 e}{h^3} = 1.20173 \times 10^6 \ [A/m^2 K^2]$$
(2.1.2)

ここで, meは電子質量, eは電気素量, hはプランク定数である. これを 計算してみると、1000℃におけるタングステンの電子放出による電流密 度は、2 μA/m² であるのに対して、LaB₆は 40 A/m² とまさに桁違いの電子 放出量であることがわかる. 陰極はモリブデン製のホルダに支持され,水 冷された SUS304 製の支持棒に取り付ける. プラズマ点火時に陰極後方 で異常放電しないよう、モリブデンとアルミナで構成される防熱板から 後ろを、アルミナ(Al₂O₃)製の絶縁管とパイレックスガラス管で覆って いる. 陰極と陽極の間には 12 枚のフローティング電極を設置している. それぞれのフローティング電極間はバイトン製 O-ring により真空が保た れており,絶縁破壊の起こりやすい陽極付近のフローティング電極は,電 極間にテフロンシートを挿入することにより絶縁を保っている. これら の電極のスリット部と O-ring との間には、凹型の溝と凸型の突起を組み 合わせた汚染防止機構が備えられており、プラズマによる O-ring の損傷, 汚染による絶縁不良を防止している.フローティング電極と陽極はプラ ズマと直接接触することにより高温となるため、電極内部にスリットを 囲むように開けた穴に冷却水を循環させている. 直接プラズマと接触す

るスリット部(テーパー状のスリット,最終スリット:幅40 mm×高さ2 mm)には,融点の高いモリブデンを用いている.プラズマが流入する陽極と,陰極に最も近い位置にある浮遊電極は熱負荷が大きいため,その他のフローティング電極と比べ板厚が2倍程度となっており,特に陽極は冷却水の導入経路を倍に増強している.

放電ガスはマスフローコントローラーから陰極支持棒に導入され、モ リブデン製ホルダを通過し放電室へと流入する.プラズマの点火は、通 常,放電電圧が低く生成が容易な Ar ガスを用いた放電から開始される. 放電室に 50 Pa 程度 Ar を導入し、全ての浮遊電極をアースに接続した状 態で 200-300 V 程度印加し、グロー放電を生成する. グロー放電により陰 極温度が十分に上昇すると熱電子放出が始まり、アーク放電へと移行す る. このとき、放電電流はおよそ 10A. 放電電圧は約40V である. 続い て、陰極に近い浮遊電極から順にアースから切離していき、12 個の浮遊 電極全てをフローティングにする. このときプラズマは, テーパー状のフ ローティング電極とそれに沿うように形成される磁場によりシート状に 圧縮される.この圧縮の概念図を Fig. 2.1.3 に示す.イオンは Larmor 半径 も大きく平均自由行程(Mean free path)も短いので、磁場による運動の制 限は小さく,容易にフローティング電極に衝突して浮遊電極をプラズマ 電位に対して正の電位にする. この電位は電子を引き寄せるように作用 するが、電子は磁場で強く制限されているため容易に浮遊電極に達する ことができない.しかし、浮遊電極からの電場と拡散によって到達するこ とができるいくらかの電子がある.この電子は浮遊電極面の電荷を中和 するが、高エネルギーのイオンが電位に逆らってフローティング電極に 達するためフローティング電極の正の電位が定まる[4.5]. 結果として, 正 の電位となった浮遊電極は多くのイオンを排斥するので、電極面でのイ オンの消滅を著しく少なくする. 前述したとおり、放電路は浮游電極のス リットにより排気抵抗が大きいため、ガス圧力は放電領域では約 1 Pa, 実験領域では 10⁻²-10⁻¹ Pa 程度になる. このガス圧力差と磁場コイルによ り生成された磁場によりプラズマは実験領域へと噴出し、ターゲットま で到達する.放電電流50AでArアーク放電は放電電圧が約85Vとなる. Ar アーク放電で安定した後,目的のガス種である H₂や D₂ などを導入す る放電電圧は放電電流 50A の場合,水素プラズマ(放電ガス流量:75 sccm)

で 230-250 V, 重水素プラズマ(放電ガス流量:65 sccm) で 190-210 V となる.

生成されたシートプラズマの特徴について以下に説明する[4,5].一般 的なプラズマとシートプラズマの比較を Fig. 2.1.4 に示す[6].シートプラ ズマは、磁場と浮遊電極によりプラズマの厚さがイオンの Larmor 半径の 2 倍程度に圧縮されたシート状のプラズマで、一般的なプラズマではイオ ンの旋回中心がランダムであるのに対して、シートプラズマではイオン の旋回中心がプラズマ中心軸上に集中しているという特徴を持っている. そのため、一般的なプラズマは電位分布・密度分布がほぼ一様なのに対し て、シートプラズマでは中心部から周辺部にかけて急激な電位分布、密度



Fig. 2.1.3. TPD 型放電によるシートプラズマ生成の概念図[5].



Fig. 2.1.4. 一般的な円柱プラズマとシートプラズマの比較.

分布を持っている. 典型的なプラズマパラメータは,実験領域において Langmuir プローブで計測されたプラズマ中心の電子温度,電子密度に関 して, $T_e > 10$ [eV], $n_e > 10^{18}$ [m⁻³]程度である.

2.2■プローブ計測

本研究では、プラズマの基礎パラメータである電子温度、電子密度や空 間電位、イオン飽和電流を各種プローブにより計測する. プローブ法とは プラズマ中に微小金属を挿入し,基準電極に対して電圧を印加して得た 電流電圧特性からプラズマの物理量を算出する計測法で、様々な方式が 存在する[7]. プローブ法は直接電極をプラズマ中に挿入するため比較的 低温,低密度プラズマに限定はされるが実際に荷電粒子を捕捉するので, 粒子のエネルギー分布関数を知ることができる.また,挿入した位置での 計測のため、空間分解能に優れているという利点がある.しかし欠点とし てプラズマの擾乱, 不純物の混入等が挙げられる. 高熱流プラズマでのプ ローブ計測はプローブの熱的損耗やそれにより発生するダストでの擾乱 など、計測が困難となる. そのため、TPD-Sheet IV には圧空ピストン及び ステッピングモーター駆動による高速スキャニングプローブが設置され ている[6]. 高速スキャニングプローブはステッピングモーターにより三 次元に駆動・スキャニングすることができ、さらにプローブが損耗しない よう圧空ピストンにより高速掃引が可能である.ピストン駆動には電磁 弁を介してコンプレッサーを用いた圧縮空気が用いられる. 高速スキャ ニングプローブによる計測の一連の流れは, GP-IB を介して LabVIEW

(National Instruments 社) により制御されている. プラズマの計測に古く から用いられてきた,本研究でも使用する Langmuir プローブ法の一般的 な回路図を Fig. 2.2.1 に示す[8,9]. プローブには基準電極(陽極)に対し プローブ電圧 V_p が印加され,プローブ電流 I_p を検出して電流-電圧特性を 得る.実際の計測では,プローブ電流 I_p を容易に得るためシャント抵抗を 利用してその両端の電圧からプローブ電流を算出する. 絶縁アンプを用 いてシャント抵抗Rの両端の電圧をデジタルオシロスコープによって検 出する.また,瞬時に電流-電圧特性をとり,かつサンプル数を多くとり たいため,プローブ印加電圧には可変交流電源を用いて sin 波をかける. V_p を多数回掃引し,信号対雑音比の向上のためデジタルオシロスコープ で加算平均をとる.この方法での回路図を Fig. 2.2.2 に示す. Langmuir プ ローブには絶縁管(アルミナ: Al₂O₃ あるいはムライト: Al₆O₁₃Si₂) に ϕ = 1 mm のタングステンを挿入して作成されている. タングステン線の径 ϕ は、計測対象となるプラズマのデバイ長 $\lambda_D \sim 10^{-6}$ m より十分に大きく、か っプラズマの熱・粒子負荷に耐え切れる程度になるように選定した. プロ ーブ先端の形状は、電子速度分布関数を求めるため平面プローブとし、絶 縁管の浮遊電位とプローブ電極との間で形成される電場の影響を軽減さ せるため、角を削り取った. Fig. 2.2.3 に Langmuir プローブの図を示す. $\phi = 1$ mm のタングステンの電極は、先端以外とプラズマ間の絶縁及び熱 からの保護のため、セラミック管により覆った. プローブの測定部分であ



Fig. 2.2.1. Langmuir プローブ法の典型的な回路図.



Fig. 2.2.2. 本研究室における Langmuir プローブ法の回路図.

る先端の平面はプラズマに対向しており,接合部分はプラズマに浸食されないように先端から十分な長さをとり,アロンセラミックにより保護 されている.

プラズマ中のプローブに電圧Vpを加えると、プラズマ中の電子とイオンがプローブに流入する.このときのLangmuir プローブの電流電圧特性を Fig. 2.2.4 に示す.グラフの縦軸である電流は便宜上、マイナスを上方向にとる.電流-電圧特性は、(a)電子電流飽和領域、(b)電子電流とイオン



Fig. 2.2.3. 平面プローブの断面図.



Fig. 2.2.4. Langmuir プローブの電流(*I*_p)-電圧(*V*_p)特性と電流の一階微分.

電流両方が流れる遷移領域,(c)イオン飽和電流領域の三つの領域に分け られる. V_sはプローブの置かれた位置におけるプラズマの電位で,空間電 位という. V_fはイオン電流と電子電流がつり合い0となる電位で,浮遊電 位という. 空間電位V_sの位置を決定する方法はいくつか存在するが,ここ では電流-電圧特性の一階微分の極大値から読み取る方法をとる.

以下に Langmuir プローブの電流電圧特性の詳細と,それからの電子温度,電子密度,電子速度分布関数の解析法について述べる[10,11].

プローブの電位が空間電位 V_s のとき、周囲のプラズマと同電位となっているためプローブには熱運動による熱拡散電流が流入する. このときの、プローブ表面の単位面積を単位時間に通過する電子の個数を Γ_e とし、電子の速度が Maxwell 分布に従う場合、

$$\Gamma_e = \int_0^\infty v_e \mathrm{d}n(v) = n_e \sqrt{\frac{\mathrm{k_B}T_e}{2\pi m_e}} = \frac{1}{4} n_e \langle v_e \rangle \qquad (2.2.1)$$

となる. $\langle v_e \rangle$ は電子の熱平均速度で,

$$\langle v_e \rangle = \sqrt{\frac{8k_{\rm B}T_e}{\pi m_e}} \tag{2.2.2}$$

である.したがって,プローブに流入する電子電流*I_{es}は以下のように表* すことができる.

$$I_{eS} = \frac{1}{4} eSn_e \langle v_e \rangle = \frac{1}{4} eSn_e \sqrt{\frac{8k_B T_e}{\pi m_e}} . \qquad (2.2.3)$$

ここで、Sはプローブの表面積である.イオンに関しても同様に、

$$I_{iS} = \frac{1}{4}eSn_i \langle v_i \rangle = \frac{1}{4}eSn_{ei} \sqrt{\frac{8k_BT_i}{\pi m_i}}$$
(2.2.4)

とできる.プローブには電子電流とイオン電流の両方が流入するが, $m_i \gg m_e$ のため, $T_i \tilde{r}_e$ に比べはるかに大きくない限り $\langle v_e \rangle \gg \langle v_i \rangle$ となり, $I_{es} \gg I_{is}$ が成立する.結果的にプローブに流入する電流は電子電流が支配 的となる.

次に、プローブの電位が周囲のプラズマより正の領域では、イオンはプ

ローブの表面から追い返され、電子は引き寄せられる. そのため、プロー ブ表面に電子シースが形成され、プローブ電圧の増加に伴い電子電流は 増大する.

空間電位Vsより負の電圧を印加する場合,プラズマに対してプローブ は負の電位となるため,電子は減速される.電位差ΔVを超えられるエネ ルギーを持つ電子だけがプローブに流入し,ΔV以下のエネルギーを持つ 電子はプローブ表面に形成された電場により追い返されるので,電子電 流は減少する.一方で,イオンは引き寄せられるためイオン電流は増大す る.しかしながら電子電流はイオン電流に比べ断然大きいので,依然とし て見かけ上プローブには電子電流が流入する.この領域において,無衝突 プラズマかつ電子は統計的に等方的な速度分布*f*(*v*)に従って運動してい るとする.*v*から*v*+*dv*の範囲の電子密度は*f*(*v*)*dv*

である.電子は、シース端ではプローブ表面に対し角度 θ で入射する. 速度vの電子は $v \cos \theta \ge v_{min} = (2e\Delta V/m)^{1/2}$ においてプローブに入る.よってプローブに流入する電流Ieは表面積S、 $n_e f(v) dv$ 、速度成分 $v \cdot \cos \theta$, 速度空間の微小体積 $2\pi v \cdot \sin \theta v dv \ge v \cdot \cos \theta$ の積によって決定する.したがって電子電流 I_e は $0 \le \theta \le \cos^{-1}(v_{min}/v) = \theta_{max}$ 、 $v_{min} \le v \le \infty$ での積分で表される.

$$I_e(\Delta V) = en_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} \mathrm{d} v_{\min} \int_0^{\theta_{\max}} \mathrm{d} \theta 2\pi v \cdot \sin \theta \, v \cdot v \cdot \cos \theta \, f(v)$$
$$= 2\pi en_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} v^3 f(v) \cdot \mathrm{d} v \frac{1}{2} [1 - \cos^2(\theta_{\max})]$$
$$= \pi en_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} v^3 \left(1 - \frac{v_{\min}^2}{v^2}\right) f(v) \cdot \mathrm{d} v \qquad (2.2.5)$$

実際には、プラズマ中の粒子は様々な方向に運動している.そこで単位体積中 n_e 個のうち、速度の絶対値がv+dvのあいだに入る数は、速度空間で原点を中心とする半径v、厚さ dvの球殻の中に入る速度点の数に等しいので、この球殻の体積 4 πv 2dvをかけて、4 $\pi v^2 f(v)$ dv = F(v)dvを代入し、

$$I_{e}(\Delta V) = \frac{1}{4} e n_{e} S \int_{v_{\min}}^{\infty} v \left(1 - \frac{v_{\min}^{2}}{v^{2}} \right) F(v) dv$$
(2.2.6)

 $\frac{1}{2}m_ev^2 = E \, \varepsilon \, \texttt{heta},$

$$I_{e}(\Delta V) = \frac{1}{4} e n_{e} S \sqrt{\frac{8 k_{B} T_{e}}{\pi m_{e}}} \int_{e \Delta V}^{\infty} v \left(1 - \frac{e \Delta V}{E}\right) \left(\frac{E}{k_{B} T_{e}}\right) \frac{1}{k_{B} T_{e}} \cdot d$$
$$= \frac{1}{4} e n_{e} S \sqrt{\frac{8 k_{B} T_{e}}{\pi m_{e}}} \exp\left(-\frac{e \Delta V}{k_{B} T_{e}}\right)$$
$$= I_{eS} \exp\left(-\frac{e \Delta V}{k_{B} T_{e}}\right)$$
(2.2.7)

(2.7) 式の両辺を、自然対数をとりVで微分すると、

$$\frac{\mathrm{d}(\ln I_e)}{\mathrm{d}V} = \frac{e}{\mathrm{k}_{\mathrm{B}}T_e} \tag{2.2.8}$$

となる.したがって、電子温度 T_e を求めるには、プローブ電流を、イオン 電流 I_i と電子電流 I_e に分けた後、電子電流の片対数グラフの傾きから得る ことができる. I_i は、球型プローブでは電圧Vに比例し、円筒型プローブ では $V^{1/2}$ に比例する.また平面プローブでは、 I_i はVに対して一定の値と なる.これは各プローブ形状でのシースの形成の違いによる.

一方,電子密度 n_e は,空間電位 V_s における電流が熱拡散電流 I_{es} であることから, T_e と I_{es} の値を式 (2.2.3) に代入することにより求めることができ,次式となる.

$$n_e = \frac{I_{eS}}{Se} \left(\frac{\mathbf{k}_{\mathrm{B}} T_e}{2\pi m_e}\right) \tag{2.2.9}$$

また、イオンシースの生成条件が電子温度に依存することから、 T_e とイオン飽和電流 I_{is} より、電子密度を次式から求めることができる.

$$I_{eS} = n_e eS \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \exp\left(-\frac{1}{2}\right)$$
(2.2.10)

しかし、イオン飽和電流値を用いる場合、プローブ表面からの 2 次電子 放出があると見かけ上イオンビーム電流が流れるため、留意する必要が ある.

次に, Langmuir プローブの電流−電圧特性から電子の速度分布関数を求め、そこから電子温度、電子密度を算出する方法について説明する.

電子の速度分布関数をf(v)とすると電子の総和Nは以下の式となる.

$$N = \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) \, \mathrm{d}v$$
 (2.2.11)

ここで, f(v)を積分した値が1となるように規格化した $f_0(v)$ を導入する.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_0(v) dv = 1$$
 (2.2.12)

 $f(v) \ge f_0(v)$ の関係は,

$$f(v) = n_e f_0(v) (2.2.13)$$

となる. n_e は、平面プローブの面積をSとして

$$n_e = \frac{N}{S} \tag{2.2.14}$$

である. プローブは平面のため,電子の速度分布関数は1次元方向になる. この平面プローブに流入するランダムな電子電流*I*eは,

$$I_e = eN \int_{-\infty}^{+\infty} v_x f_0(v) dv_x$$
 (2.2.15)

となる.また、電子電流密度Jeは、以下のように表される.

$$J_e = en_e \int_{-\infty}^{+\infty} v_x f_0(v) dv_x$$
 (2.2.16)

ここで,

$$\frac{1}{2}m_e v_x^2 = eV_p \tag{2.2.17}$$

を微分し,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu} \left(\frac{1}{2} m_e v_x^2\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu} \left(eV_p\right) \tag{2.2.18}$$

$$\therefore v_x = \frac{e}{m_e} \frac{\mathrm{d}V_p}{\mathrm{d}v_x} \tag{2.2.19}$$

これを代入してプローブ印加電圧に関する式に直すと、電子電流密度は

以下のように表すことができる.

$$J_e = \frac{e^2 n_e}{m_e} \int_{-\infty}^{+\infty} f_0(v) dV_p$$
 (2.2.20)

したがって、規格化された速度分布関数は、以下の式で表される.

$$f_0(v) = \frac{m_e}{e^2 n_e} \frac{dJ_e}{dV_p}$$
(2.2.21)

速度分布関数の両辺を積分すると,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_0(v) \mathrm{d}v_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{m_e}{e^2 n_e} \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}v_x \tag{2.2.22}$$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{m_e}{e^2 n_e} \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p} \right) \mathrm{d}v_\chi \tag{2.2.23}$$

$$\therefore n_e = \frac{m_e}{e^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p} \right) \mathrm{d}v_x \tag{2.2.24}$$

となり、電子密度 n_e が求まる.実際の測定では、 v_x はプローブ電圧として 検出するため、(2.2.24)式に(2.2.17)式を用いて、

$$n_e = \frac{m_e}{e^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{\frac{2eV_p}{m}}$$
(2.2.25)

$$= \frac{\sqrt{2m_e}}{e^{3/2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{V_p} \tag{2.2.26}$$

式(2.26)は偶関数なので、電子密度neは最終的に次式となる.

$$\therefore n_e = \frac{\sqrt{2^3 m_e}}{e^{3/2}} \int_0^\infty \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{V_p} \tag{2.2.27}$$

次に, 速度分布関数を用いて電子の平均エネルギーを求める.

$$\varepsilon = \frac{1}{2}m_e \langle v \rangle = \frac{1}{2}m_e \int_0^\infty v_x^2 f_0(v) dv_x$$
(2.2.28)

(2.17) 式, (2.20) 式を用いて次のように書き直す.

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m_e \int_0^\infty \frac{2eV_p}{m_e} \frac{m_e}{e^2 n_e} \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{\frac{2e}{m_e}V_p} \tag{2.2.29}$$

よって電子の平均エネルギーは次式より求まる.

$$\therefore \varepsilon = \frac{1}{2} m_e \frac{2^{3/2}}{e^{1/2} m_e^{1/2} n_e} \int_0^\infty V_p \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{V_p}$$
(2.2.30)

温度という概念を用いるには, Boltzmann 分布則を満たしているという仮 定が必要である.したがって,以下の式が成り立つ.

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = \frac{1}{2}k_{\rm B}T_e \tag{2.2.31}$$

(2.30) 式は (2.31) 式より

$$\frac{1}{2}k_{\rm B}T_e = \frac{1}{2}m_e \frac{2^{3/2}}{e^{1/2}m_e^{1/2}n_e} \int_0^\infty V_p\left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{V_p}$$
(2.2.32)

したがって電子温度は,

$$T_e = \frac{1}{2} m_e \frac{2^{3/2}}{k_{\rm B} e^{1/2} n_e} \int_0^\infty V_p \left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{V_p} \quad [\mathrm{K}]$$
(2.2.33)

となる. 単位を[eV]になるように書き直すと,

$$\therefore T_e = \frac{2^{3/2} m_e^{1/2}}{n_e e^{3/2}} \int_0^\infty V_p\left(\frac{\mathrm{d}J_e}{\mathrm{d}V_p}\right) \mathrm{d}\sqrt{V_p} \quad [\mathrm{eV}]$$
(2.2.34)

となる.以上のように,Langmuir プローブからプラズマ中の電子温度・ 密度を得ることができる.

2.3■分光計測

可視領域の分光測定に用いた可視分光器は, StellarNet Inc.製(BULE-Wave VIS2-14)のファイバーマルチチャンネル分光器である. Table.2.3.1 に 分光器の仕様を示す. プラズマからの発光は凸レンズ(焦点距離: 20 cm) を通り集光され, 光ファイバー(コア 600 µm 単芯, 2 m)により分光器へと 導いている. 光ファイバーの分光器側から He-Ne レーザーを入射するこ とで, 受光光学系の測定位置を照らし, 光軸調整を行った.

また、実験領域の画像を ICCD (Initialism of intensified charge-coupled device) カメラを用いて撮影した.実際に用いたのは、Oxford Instruments 社の Andor 製品「ICCD 検出器 iStar (DH720-18F-03)」である.実験では 25 mm の石英レンズ (F/2.8-16) を用いて、プラズマの奥行方向中心にピントを合わせた.また、このレンズにスペクトルライン干渉フィルター (シグマ光機株式会社製、VPF-25C-10-50-65630、VPF-25C-10-45-48610、VPF-25C-10-40-43580)を装着することにより、水素原子の Balmer- $\alpha/\beta/\gamma$ のみの発光を撮影した.上述した分光器において、フィルターの有無による 計測結果から得られたフィルターの基礎特性を Table2.3.2 に示す.ここで の目標波長は上記の可視分光器で取得できる H_a, H_β, H_γの波長であり、上から順に 656.25 nm, 486.00 nm, 434.00 nm である.

次に,分光計測の感度較正について述べる.

ある平面状の光源に関して,「単位面積の領域が単位立体角あたり,単

	波長範囲[nm]	刻線数[G/mm]	分解能[nm]
	$380 \sim 780$	1200	0.4

Table 2.3.1. 可視分光器 BLUE-Wave VIS2-14 の仕様

Table 2.3.2.	スペク	トルライ	ン干渉フィ	ルターの	基礎特性

フィルター名	中心波長[nm]	透過波長の半値幅[nm]	目標波長の透過率
VPF-25C-10-50-65630	656.3	7.2 ± 0.29	~ 0.42
VPF-25C-10-45-48610	486.1	9.1±0.19	~ 0.55
VPF-25C-10-40-43580	435.8	8.3±0.23	~ 0.43

位時間あたり,単位波長幅に含まれる波長を持つ光子を放出する個数(エ ネルギー)」の波長依存性が求められているものを標準光源という.実際 にこの標準光源を分光器で計測すると,異なったスペクトルを得ること になる.この理由として,グレーティングの回折効率や検出素子である光 電子増倍管や CCD 素子の量子効率が波長に依存するからである.したが って,実測されたスペクトルに波長ごとの適当なファクターをかけて実 測されたスペクトルを本来のスペクトルに較正する必要がある.標準光 源のスペクトルをf(λ),分光器の感度をg(λ),標準光源の実測スペクトル をh(λ)とすると分光器の分解能に比べてスペクトルが広い場合,

$$h(\lambda) = f(\lambda)g(\lambda) \tag{2.3.1}$$

が成り立つ. したがって分光器の感度は

$$g(\lambda) = \frac{h(\lambda)}{f(\lambda)}$$
(2.3.2)

となる.この補正係数 $g(\lambda)$ を用いて、実測されたあるスペクトル $h'(\lambda)$ は もとのスペクトル $f'(\lambda)$ に較正でき、

$$h'(\lambda) = f'(\lambda)g(\lambda) \tag{2.3.3}$$

より,

$$f'(\lambda) = \frac{h'(\lambda)}{g(\lambda)} = h'(\lambda) \cdot \frac{f(\lambda)}{h(\lambda)}$$
(2.3.4)

となる.本研究で用いた標準光源は浜松ホトニクス製の常用キセノンランプ(L7810)を使用した.指定された方法で標準光源の光を計測し,上記の解析を施せば発光強度の絶対値を得ることができる.

2.4 ■昇温脱離装置(TDS)

W 試料の重水素吸蔵量の評価には昇温脱離法 (TDS; <u>Thermal Desorption</u> <u>Spectroscopy</u>)を用いた.海外では TPD (<u>Temperature Programed Desorption</u>) と呼ばれる方が一般的なようだが,本研究室の装置名と紛らわしいため, ここでは TDS で統一する. TDS とは「原子・分子を吸着・吸蔵させた試 料を加熱して脱離してくる原子・分子の脱離速度を測定しその吸着・吸蔵 状態を解析する手法」[12]である.

今回使用した TDS の構成図を Fig.2.4.1 に示す. 試料は長さ 400 mm, 直径 33 mm (内径 27.8 mm)の石英管内に設置され,ターボポンプ (ULVAC UTM-50) によって超高真空 (~10⁻⁷ Pa) に引かれる. 試料加熱部の電気炉 内において,石英管を覆うように配置された電熱線から放出される赤外 線によって,試料のみが加熱される.昇温の目標到達温度は,1073 K で, 昇温速度は 0.2 K/s 程度である. 加熱による試料温度 T_s の上昇に伴って試 料から脱離する各気体の分圧 P_m を四重極型質量分析器 (Q-mass; Quadrupole <u>Mass</u> Analyzer, mks Specta products 社製 MICROVISION PLUS) で測定し,試料温度との関係を示す脱離スペクトルを得る. 加熱は石英管 内に設置したシース型熱電対 (K型)と温度調節器 (アズビル株式会社 製,プログラム調節計 DCP31) によって制御されている. また,試料温



Fig. 2.4.1. 昇温脱離ガス分析装置の構成[13].

度は別のシース型熱電対によって計測している.本研究では、すべての試料は同じ条件で計測を行っている.

脱離スペクトルの例をFig.2.4.2に示す. グラフは左の縦軸が試料温度, 右の縦軸が mass=4(D_2)の分圧,横軸が昇温時間となっている.重水素 の脱離量は,このスペクトルの時間積分から求める.まず,分圧を気体の 状態方程式

$$P_m V_0 = n R T_R \tag{2.4.1}$$

から粒子数に直す.ここで、 V_0 は排気速度 $[m^3/s]$, n は試料からの単位時間のあたりの脱離モル数[mol/s], R は気体定数 $[J/K \cdot mol]$, T_R は室温(~300 K) である.ここから、

$$n = \frac{P_m V_0}{R T_R} \tag{2.4.2}$$

を求め、さらにアボガドロ数 N_A と試料の表面積 S [m²]を用いて、試料からの重水素分子の脱離フラックス



Fig. 2.4.2. 昇温時の試料温度と昇温脱離スペクトルの時間変化の例.

を算出する.これを時間積分したものが,脱離フルエンス,つまり試料に 吸蔵されていた重水素分子量 F_{D2} [D/m²]となる.本論文では,これを2倍 した重水素原子量 F_{D} [D/m²]を試料の重水素吸蔵量として扱う.

Fig.2.4.3 に縦軸を脱離フラックス, 横軸を試料温度とした脱離スペクトル例を示す. このグラフからは, 昇温した際に重水素が脱離する温度と量の関係が分かりやすい. 以降は, TDS スペクトルとして試料温度と脱離フラックスの関係を示す.



Fig. 2.4.3. 昇温脱離スペクトル例.

2.5■研磨装置

本研究で使用するタングステン試料は, Fig.2.5.1 に示す BUEHLER 社 製の自動研磨機によって, 片面の鏡面研磨を行った.研磨の工程は①面出 し, ②中間研磨, ③仕上げの順序で行った.各工程における研磨機の設定 および研磨剤については Table.2.5.1 に示す.W は超硬合金と同じ条件で あり,研磨試料の数の荷重や回転数,回転方向,時間など設定した.



Fig. 2.5.1. 研磨機外観.

Table.2.5.1.	研磨機の設定と研磨剤.

	研磨バフ	砥粒サイズ	伸展液	荷重 1個当り	研磨盤 回転数	試料ホルダー 回転方向	研磨 時間
面出し	耐水研磨紙	Grit 400	飲料水	5 lb	150 rpm	同方向	面出し まで
中間	ウルトラハ゜ット゛	多結晶ダイアモンド 9 μm	メタタ・イ液	6 lb	150 rpm	同方向	5 min
研 磨	トライテ゛ント	多結晶ダイアモンド 3 µm	メタタ・イ液	6 lb	150 rpm	同方向	5 min
仕上げ	ケモメット	マスターメット (SiO ₂)	飲料水	6 lb	150 rpm	同方向	5 min

2.6■赤外線(IR)カメラ

タングステン試料のプラズマ暴露実験では、表面温度を観察するために、赤外線(IR: Infrared)カメラを使用した.以下の式で表されるプランクの法則より、黒体(放射率1)の放射輝度の波長特性を求めた.

$$I(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$
(2.6.1)

ここで、λは波長、Tは物体の温度、hはプランク定数、cは光速、kはボ ルツマン定数である.計算結果を Fig.2.6.1 に示す.当然のことではある が、物体の温度が高いほど、放射される赤外線の輝度は大きくなる.また、 この分光放射輝度のピーク波長の温度依存性は以下に示すウィーンの変 位則から得られる.

 $hc = 4.97\lambda kT$

(2.6.2)



Fig. 2.6.1. プランクの法則から計算した各温度における黒体の分光放射輝度スペクト ル.

$$\lambda = \frac{hc}{4.97kT}$$

(2.6.3)

(2.6.3)式から計算したピーク波長の温度依存性を Fig.2.6.2 に示す. ここか ら分かるように、物体の温度によって、計測すべき波長範囲が変化するこ とが分かる.したがって、計測系はこれに合わせて決定する必要がある. ただし、Fig.2.6.1 に示したように、スペクトルは幅を持っているため、放 射量の変化が有意に感知できれば良いため、実際はそれほどシビアでは ない.実際に使用したカメラは FLIR SYSTEMS 社製の SC640 である.こ のカメラのスペックを Table.2.6.1 に示す.プラズマ暴露実験では、試料 の表面温度は、おおよそ常温から 1000 K 程度であるため、このカメラで 計測は可能である.ただし、実験中は試料が真空中に設置されるため、窓 越しに観測することになる.しかし、一般的なガラスは赤外線の透過率が 低いため、窓の向こう側を IR カメラで覗くことができない.そこで、本 研究では真空窓にフッ化バリウム (BaF₂)を使用した.Fig.2.6.3 に主な窓 材料の波長透過特性を示す.このグラフから分かるように、フッ化バリウ ムでは可視光から IR カメラの観測波長帯までが十分に透過することが分 かる.長波長側の透過率は減少しているが、Fig.2.6.1 に示したように、放



Fig. 2.6.2. 黒体の分光放射輝度のピーク波長の温度依存性.

測定波長[µm] 視野角 温度分解能[℃] フレームレート[Hz] 最低焦点距離[m]
7.5~13 24°×18° 0.03 (30℃にて) 30 0.3



Fig. 2.6.3. 代表的な窓材料とその波長透過特性[15].

射量はIRカメラの測定波長内において、短波長側の方が顕著に変化する ため、この領域の透過率が高く安定しているフッ化バリウムは十分に機 能する窓材である言える.また、可視光の透過率も高いことで、同視野で の通常のカメラの撮影や肉眼での視認が可能であることも長所である.

最後に、本実験における IR カメラ計測の注意点を述べる.本研究室の 実験装置では、実験領域上部に窓が設置されているが、ターゲットに設置 された試料に対する視線の角度がかなり急であり、おおよそ65度である. 一般に金属の放射率は、放射面に垂直な位置から60度を超えると増加し 80度でピークを示す特徴がある[16].本実験もこれに該当するため、放射

Table 2.6.1. IR カメラ(SC640)のスペック[14].

率の決定等が非常に困難である.したがって,今回の実験結果は実際の表 面温度を過大評価していることが考えられる.実験系の最適化は今後の 課題となるが,それであっても,表面温度の計測は上限目安として有意で あると考え計測を実施した.

[参考文献]

- [1] A. Tonegawa et al., J. Nucl. Mater., **313** (2003) 1046.
- [2] T. Iijima et al., TRANSACTIONS FUS. SCI. TECH., 63 (2013) 417.
- [3] 佐伯紘一, J. Plasma Fusion Res. Vol.79, No.12 (2003) 1242-1248.
- [4] 日本学術振興会プラズマ材料科学第 153 委員会 編,「プラズマ材料科学ハンド ブック」,オーム社, (1992).
- [5] K.Sunako *et al.*, Plating and Coating, Vol.8, No.6 (1988) 280-286.
- [6] 小野督幸,「負イオンを用いた模擬ダイバータプラズマ制御に関する研究」,平成20年度博士論文.
- [7] O. Auciello, D. L. Flamm, "PLASMA DIAGNOSTICS Volume 1", ACADEMIC PRESS INC., (1989).
- [8] 堤井信力,「プラズマ基礎工学増補版」,内田老鶴圃, (1986).
- [9] 雨宮宏 他, J. Plasma Fusion Res. Vol.81, No.7 (2005) 482-525.
- [10] 松原彰浩, 「細い磁化プラズマ流の E×B 剪断流による異常」, 平成12年度博 士論文.
- [11] K. Uehara et al., Jpn. J. Appl. Phys., 42 (2003) 657.
- [12] Shohei OGURA, J. Vac. Soc. Jpn., Vol. 57, No. 6, 2014.
- [13] 林達也,「ダイバータ材料であるタングステン中の重水素吸蔵及び拡散に関する 基礎研究」,平成30年度修士論文.
- [14] FLIR SC600 シリーズカタログ, http://www.ircamera.jp/flir_cd/catalog/sc_catalog.pdf.
- [15] ピアーオプティクス株式会社ホームページ,透過率データ,<u>http://www.pier-optics.com/transparent.html</u>.
- [16] 大野二郎, 計測と制御 14 巻 (1975) 4 号 358-369.

第3章

発散湾曲磁場での非接触プラズマ 生成および中性粒子逆流特性

3.1■概要

1章で述べたように、現在のダイバータ研究ではダイバータ板への熱 負荷を、如何にして減らすかに焦点が当たっている.その方法として、非 接触プラズマの生成が有力視されているが、多量のガス導入による粒子 の逆流を防ぎつつ、非接触プラズマを生成・維持するかが課題となってい る.また、発電実証炉たる原型炉では、ダイバータへの熱負荷は数倍に増 大する.そのため、非接触ダイバータのさらなる改良が求められる.

原型炉ダイバータとして考案された,Xダイバータ(XD),Super-Xダ イバータ(SXD)は,熱負荷問題への対抗策のひとつとして提案された. XD および SXD の特徴は,ダイバータ板近傍において磁力線を広げるこ とで,プラズマとダイバータ板の接触面積を増大させ,熱負荷を低減する という先進磁場配位による熱除去にある.しかし,先進磁場配位と非接触 プラズマの生成やその際の中性粒子挙動に関して,未だ十分な知見は得 られていない.そこで,先進磁場配位を模擬した発散湾曲磁場において, 非接触プラズマの生成および中性粒子の逆流特性に注目し,本研究室の 直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV において,閉構造ターゲットを 用いた模擬実験を行った[1].
3.2■実験装置

本実験では, XD, SXD の閉ダイバータ構造を模擬するために, 閉構造 ターゲットを用いた. 以下に, このターゲットを用いた実験の概要を述べ る.

実験は、TPD-Sheet IV[1]を用いて行った. この実験における TPD-Sheet IV の外観を Fig. 3.2.1 に示す.後述する閉構造ターゲットが、エンドチャンバー内に設置されている. この領域は広い空間があるため、閉構造ターゲットのような比較的大きな装置を配置できるが、コイルが配置できないことから、定常磁場が弱まるという欠点がある. 今回の実験では、この磁場の減衰による磁場発散を利用して、XD および SXD の先進磁場配位を模擬した.実験領域は、上流部 (0.7 m $\leq Z \leq 0.8$ m) と下流部 (0.9 m $\leq Z \leq 1.1$ m)に分け、それぞれバラトロン真空計による圧力計測(上流: P_{up} 、下流: P_d) を行なった. ここでの下流部は、主に閉構造ターゲット内部を指す.



Fig. 3.2.1. TPD-Sheet IV 概念図. 文献[1]より転載.

箱型の閉構造ターゲットの概念図を Fig. 3.2.2 に示す.ターゲット全体 は厚さ 0.5 mm の SUS304 を用いて作成した.ターゲットは,煙突状のレ ッグ部と箱型の終端部で構成される.レッグ部のスケールは 65mm × 50mm × 85mm である.終端部のスケールは 65mm × 85mm であ る.終端部の側面には、ターゲット内に直接冷却ガス(軽水素)を導入す るための配管と、ターゲット内のガス圧力を計測するためのバラトロン 真空計につながる配管が銀鑞付けにより溶接されている.反対側の面は、 ターゲット内部の観察のために、Pyrex ガラスが嵌め込まれている.また、 ターゲット内の電子温度 *T*e、電子密度 *n*eを計測するために、ターゲット 上部にプローブ導入用の穴(φ2.2 mm)が開いている.ここで、融解の危 険性があるため、接触ガスを導入しない条件での実験はできなかった旨 を明記しておく.

この閉構造ターゲットは、MAST-U のダイバータ部の構造[2]を参考に 作成された.実物大とのスケーリング差は約 1/10 スケールである.また、 XD、SXD の先進磁場配位を模擬するため、ターゲットに最も近い、 Fig.3.2.1 の最右端の磁場コイルの電流を減少させることにより磁力線を 広げ、ターゲット下部に鉄ブロックを配置することにより磁力線を曲げ た.この鉄ブロックには、エンドチャンバーにおける大きすぎる磁場発散 を抑える役割もある.この時、磁場強度(上流:*Bup*,下流:*Bd*)および



Fig. 3.2.2. Super-X ダイバータ模擬ターゲット概念図. 文献[1]より転載.

磁力線とターゲットのなす角 Φ は、テスラメータによる計測から得た、プラズマ上流と下流の磁場強度比 $R_M = B_{up}/B_d$ を磁場発散の度合いとした.

72 第3章■発散湾曲磁場での非接触プラズマ生成および中性粒子逆流特性

3.3■衝突輻射モデル

実験における非接触プラズマ生成の過程を明らかにするため,0次元に おける衝突輻射モデルによるレート計算を行った.考慮した反応素過程 を以下に示す.

- 電子衝突励起・脱励起 (Electron impact excitation / deexcitation; Ex)
 H(p) + e → H(q) + e
- ② 電子衝突電離(Electron impact ionization; eI) $H(p) + e \rightarrow H^+ + e + e$
- ③ 三体再結合 (Three body recombination; TBR) H⁺ + e + e \rightarrow H(p) + e
- ④ 放射再結合 (Radiative recombination; RR)
 H⁺ + e → H(p) + hv
- ⑤ 自然放出遷移(Spontaneous transition; St) $H(q) \rightarrow H(p) + h\nu$
- ⑥ 電子衝突振動励起(Electron impact vibrational excitation / deexcitation; Exv)

 $H_2(\nu) + e \rightarrow H_2(\nu + 1) + e$

- ⑦ 電子衝突励起・脱励起(Electron impact excitation / deexcitation; Exm) $H_2(\nu)(X^1) + e \rightarrow H_2(\nu)(B^1, C^1, D^1, b^3, a^3 ...) + e$
- ⑧ 電子衝突解離 (Electron impact dissociation; eD) H₂(ν) + e → H(1s) + H(1s) + e
- ⑨ 電子衝突分子性電離(Electron impact ionization of molecule; eI2)

 $\mathrm{H}_{2}(\nu) + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{H}_{2}^{+} + \mathrm{e} + \mathrm{e}$

 10 電子衝突分子性解離(Electron impact dissociative ionization of molecule; eDI)

 $H_2(\nu) + e \rightarrow H^+ + H + e$

- ① 電子衝突付着(Electron impact dissociative attachment; DA)
 H₂(ν) + e → H⁻ + H
- ¹² 荷電交換反応(Conversion of atomic ion into molecular ion; CNV)

 $\mathrm{H}_{2}(\nu) + \mathrm{H}^{+} \rightarrow \mathrm{H}_{2}^{+} + \mathrm{H}$

- ① 電子衝突解離(Electron impact dissociation of H_2^+ into $H^+ + H$; eD2) $H_2^+ + e \rightarrow H^+ + H(1s) + e$
- ④ 電子衝突解離性電離(Electron impact dissociative ionization of H_2^+ ; eDI2) $H_2^+ + e \rightarrow H^+ + H^+ + e + e$
- 15 電子衝突解離性再結合(Electron impact dissociative recombination of H₂⁺
 into H + H; DR2)

 $H_2^+ + e \rightarrow H + H$

⑥ 荷電交換反応(Conversion of molecular ion into an heavier molecular ion; CNV2)

 $\mathrm{H}_{2}^{+} + \mathrm{H}_{2} \rightarrow \mathrm{H}_{3}^{+} + \mathrm{H}$

① 電子衝突解離性再結合(Electron impact dissociative recombination of H₃⁺
 into H₂or H; DR3)

$$\mathrm{H}_{3}^{+} + \mathrm{e} \rightarrow \begin{cases} \mathrm{H} + \mathrm{H} + \mathrm{H} \\ \mathrm{H}_{2} + \mathrm{H} \end{cases}$$

これらの反応を用いて、以下の電離レート (
$$R_{Ion}$$
) および再結合レート (R_{Rec})
 $R_{Ion} = n_{H_2(\nu)}n_{H^+}S_{CNV} + n_{H_2^+}n_eS_{eD2} + n_{H_2^+}n_eS_{eDI2}$
 $+ \sum_{p=1} S_{eI}n_en_{H(p)} + S_{eDI}n_en_{H_2} + S_{eI2}n_en_{H_2} + n_{H_3^+}n_eS_{eD3}$
 $R_{Rec} = n_{H^+}n_eS_{RR} + n_{H^+}n_en_eS_{THB} + n_{H_2^+}n_eS_{DR2}$
 $+ n_{H_2(\nu)}n_{H^+}S_{CNV} + n_{H_2^+}n_{H_2}S_{CNV2} + n_{H_3^+}n_eS_{DR3}$

を計算し、電離レートの比率 (P_{Ion}) と再結合レートの比率 (P_{Rec})

$$P_{Ion} = \frac{R_{Ion}}{R_{Ion} + R_{Rec}}$$

$$P_{Rec} = \frac{R_{Rec}}{R_{Ion} + R_{Rec}}$$

を用いて,実験中のプラズマにおける電離・再結合反応の進行度合いを評価した.各反応の反応断面積は,文献[3-8]の値を用いた.

3.4■実験結果

今回の実験条件における下流での磁場計測結果を Table 3.4.1 に示す. 磁場の湾曲は,磁場強度によって単調な変化はせず,おおよそ 60~70°程度であった.全ての条件において,陽極出口の磁場は~0.1 T で一定であったため,実験領域へ供給されるプラズマに変化はないと考えられる.また,Fig. 3.4.1 に示した今回の実験での最少接触ガス流量(0.17 Pa m³/s)における,上流の電子流束の放電電流変化から,おおよそ,放電電流によってプラズマの電子流束が制御されていることがわかる.また,この時電子流束に磁場強度比依存性は見られなかった.

<i>B_{up}</i> [mT]	$B_{y,d}$ [mT]	$B_{z,d}$ [mT]	<i>B</i> _d [mT]	Φ [deg.]	R M	
98.1	25.2	12.1	27.9	64.4	3.52	
96.9	21.1	10.9	23.7	62.6	4.09	
93.2	21.5	8.3	23.0	68.8	4.05	
92.1	20.3	7.4	21.6	69.9	4.25	
84.0	18.3	7.8	19.9	67.0	4.22	
77.7	14.3	6.1	15.6	66.8	4.98	
69.0	10.9	6.0	12.5	61.4	5.53	
						-

Table 3.4.1. 磁場強度計測結果. 文献[1]より転載.



Fig. 3.4.1. 各磁場強度比における電子流束の放電電流依存性. 文献[1]より転載.



Fig. 3.4.1. 各磁場強度比における電子流束の放電電流依存性.

ここで、ターゲット内へのプラズマの流入についてはみ出しがないかを 検討する.上流におけるプラズマの面積を Aup とすると、下流におけるプ ラズマ面積 Ad は

$$A_d = R_M \frac{A_{up}}{\sin \phi} \tag{3.4.1}$$

と書ける. さらに、この式をプラズマの厚さに関してのものに直すと、

$$H_d = \sqrt{R_M} \frac{H_{up}}{\sin\phi} \tag{3.4.2}$$

となる. このとき, H_{up} は上流におけるプラズマの厚さ (A_{up} の高さに相 当)である. ここでは,磁場の発散によるプラズマの膨張のうち,厚さ方 向のみの効果を考えるため,磁場強度比に平方根が付いている. シートプ ラズマの典型的な厚みは 1 cm であるため,これを参考に磁場強度の変化 によるプラズマの厚みの変化を考える. ただし,最も B_{up} が大きいときの H_{up} を 1 cm とし,それ以外の場合の H_{up} は式(3.4.2)を用いて補正した. Table 3.4.1 の結果を用いて計算した R_M と H_d の関係を Fig.3.4.2 に示す. このグラフのプロットは,計算に使用したパラメータの違いを反映して おり,■は Table 3.4.1 の結果をそのまま使用したもの,●は入口ではま だ湾曲していないと仮定して $\phi = 90^\circ$ で計算したもの,▲は●と同じ仮 定以外に,全ての R_M に対して $H_{up}=1$ cm とした. R_M が最大の条件を除いたすべての H_d が,ターゲットの入口の高さ 3.5 cm 以下に収まっている.この計算で使用した R_M は終端部の値であるため,入口の R_M は全体的に小さくなることを考慮すると,最大の R_M も含めて入口で漏れることはないと思われる.ただし, R_M が最大の条件では,プラズマが入り切っていない可能性も考慮して結果を考察する.

上流および下流の電子温度・電子密度と接触ガス流量の関係を Fig. 3.4.2 に示す. 上流と下流で、 $R_{\rm M}$ の最大値と最小値は対応しているが、そ の間の値は対応していない点には注意してほしい.ただし、上流の R_M = 4.05 と下流の $R_{\rm M}$ = 4.25 がおおよそ対応しているとして扱う. グラフから, 上流ではガス流量の増加に伴い電子温度は若干の減少が見られたが、電 子密度は 10¹⁸ m⁻³程度で一定であり、大きな変動はなかった、下流では、 接触ガスの増加に伴って、電子温度・電子密度は減少しており、 プラズマ の再結合が進行していることがわかる.この際, Fig. 3.4.3 に示すように, 上流部ではほとんど変化はなく、下流では接触ガスの増加によって非接 触プラズマ特有の青・紫色(高励起光)の強い発光が確認された.ここで、 Fig.3.4.4 に 2.節で紹介した衝突輻射モデルと Fig.3.4.2 に示した下流のプ ラズマパラメータを用いて算出した、電離・再結合のレートの割合を示 す. このグラフからも、どの磁場条件においても冷却ガスの増量に伴っ て,再結合レートの割合が増加していることが確認できる.したがって, これらの結果から非接触プラズマが生成されていると考えられる。しか し、このグラフからは、磁場強度比 R_Mの増加に伴って、再結合に必要な 冷却ガスの量が増加していることも読み取れる. これは Fig.3.4.1 に示し たようなプラズマの膨張によって、中性粒子との相互作用面積が増加し、 プラズマ中における粒子の諸反応による電子温度・密度の変化に差異が 表れたのではないかと予想される.したがって,磁場の発散によって非接 触プラズマの生成が抑制される可能性が示された.

また, さらに抑制に働く要因として, 発散磁場によるイオンの加速が考 えられる. 発散磁場中では, 磁気モーメントの保存則と運動エネルギー保 存則の関係

$$\mu_m = \frac{m_i v_{i,\perp,up}^2}{2B_{up}} = \frac{m_i v_{i,\perp,d}^2}{2B_d}$$
(3.4.3)



Fig. 3.4.2. 放電電流 70 A における(a)上流と(b)下流の電子温度・電子密度と接触ガス 流量の関係. 文献[1]より転載.



Fig. 3.4.3. 放電電流 70 A, *R*_M = 4.25 での *Q*_d = 0.15 Pa m³/s における上流部(a)と下流部 (b)と, *Q*_d = 0.23 Pa m³/s における上流部(c)と下流部(d)の外観.



Fig. 3.4.4. 放電電流 70 A におけるプラズマの電離・再結合レートの割合.

$$W_{\perp,up} + W_{\parallel,up} = W_{\perp,d} + W_{\parallel,d}$$

= $\frac{m_i v_{i,\perp,up}^2 + m_i v_{i,\parallel,up}^2}{2} = \frac{m_i v_{i,\perp,d}^2 + m_i v_{i,\parallel,d}^2}{2}$ (3.4.4)

$$v_{i,\perp,d}^2 = v_{i,\perp,up}^2 \frac{B_d}{B_{up}}$$
 (3.4.5)

$$v_{i,\parallel,d}^2 = v_{i,\parallel,up}^2 + v_{i,\perp,up}^2 (1 - \frac{B_d}{B_{up}})$$
(3.4.6)

から、イオンは下流方向に加速される.ここで、µmは磁気モーメント、 m_iはイオンの質量,Wは運動エネルギー,v_iはイオンの速度を表してい る. 下付きの up と d はそれぞれ上流部と下流部を意味し, 」と || は磁場に 垂直な成分と平行な成分を意味している. $v_{i,\perp,up}^2 / v_{i,\parallel,up}^2 = 1$ と考えると, $1/R_M$ $= B_d/B_{up}$ として, $R_M = 3.52$ から $R_M = 5.53$ に変化した際の $v_{i,\parallel,d}^2/v_{i,\parallel,up}^2$ の変化 率は、1.06 倍程度. したがって、今回に限って言えばそれほど大きな加速 ではない. Fig.3.4.2 をもう一度見ると, 非接触化に対して抑制的な効果は, 今回の実験においては非常に微妙なガス流量の違いであり、R_M = 4.98 と *R*_M = 5.53 ではほとんど違いが見られないことから,この傾向が有意な差 であるか、また実機においてどの程度の影響となるか、イオン流速の実測 を含め、さらなる実験と議論が必要である.ここで、Fig.3.4.4の横軸を上 流の圧力 P_dとしたグラフを Fig.3.4.5 に示す. このグラフから分かるよう に、下流部での非接触プラズマ生成において、磁場の発散度合いによって は、より発散の小さい条件よりも上流部の圧力上昇が抑制されることが 示唆される. 圧力に関してはこの後議論するが, この点からも, ダイバー タにおける非接触プラズマ生成に対して、必ずしも先進磁場配位が不利 に働くわけではないと考えられる.

Fig. 3.4.6 に、放電電流 70 A における各 R_M (= 3.52, 4.25, 5.53) での上 流と下流のガス圧力と接触ガス流量 Q_d の関係を示す. Fig.3.4.6 から、プ ラズマの有無による上流のガス圧力変化はなく、下流のガス圧力は大幅 に増加していることがわかる. これは、プラズマがターゲット内に流入す ることによって、プラズマがターゲットに終端した際のリサイクリング による中性粒子の供給と、プラズマがレッグ部を塞ぐことによるコンダ クタンスの低下が原因と考えられる. ここで、ターゲットにおける粒子の リサイクリングについて考える. Fig.3.4.2、放電電流 70 A のとき、 Q_d = 0.169 [Pa m³/s]における電子密度が $n_d \sim 7x10^{17}$ [m⁻³]、空間電位が約-10 V、



Fig. 3.4.5. 放電電流 70 A におけるプラズマの電離・再結合レートの割合.

ターゲット電位が約-12 eV である. イオンの密度を電子密度と同程度と し、イオンのターゲットへの入射エネルギーを $E_{in} = -10 - (-12) = 2$ [eV]と した. 参考文献[2]の図 5A.6 より, 粒子反射係数率 R_Nを 0.8~0.9 として, 壁との表面再結合で生じる中性粒子 $n_r = n_d R_N$ を考え、エネルギー反射係 数 $R_{\rm E}$ を 0.7~0.8 として、生じる圧力 $P_{\rm r} = n_{\rm r} k T_{\rm n}$ を算出する.反射粒子の温 度 T_n を反射エネルギー $E_r = R_E E_{in}$ から, $T_n = 2E_R/3$ とすると, P_r は 0.13~0.16 Pa 程度となる. このとき、プラズマ有りでは $P_{d} \sim 0.40$ Pa、プラズマ無し では P_d~0.58 Pa であるため,両者の差は 0.18 Pa 程度であるから,数値 的にこの圧力上昇と Pr はかなり近い値である. したがって, Fig.3.4.6 の P_dのプラズマ無しの場合からの増加は、プラズマが終端したことにより 生じる中性粒子からの供給と考えることができる. さらに Fig. 3.4.7 に, 放電電流70A時の上流と下流の圧力差 $\Delta P = P_d - P_{un}$ からプラズマがない 場合のガス圧差ΔPoを差し引いたものと、接触ガス流量の関係を示す. 値 が正であることから、プラズマが流入している場合は、プラズマがない場 合に比べて上流と下流の圧力差は増加している.これは、先ほど述べたよ うな理由で下流の圧力のみが増加しているためと考えられる.また, Fig. 3.4.7 において見られるピークは, Fig.3.4.2 および Fig.3.4.4 の再結合反応



Fig. 3.4.6. 放電電流 70 A 上流と下流のガス圧力と Q_dの関係.



Fig. 3.4.7. 放電電流 70 A における上流と下流のガス圧力差と接触ガス流量の関係.

が進み,電子密度の減少が始まっているガス流量条件と重なっている.また,Fig.3.4.5 において,再結合レートの割合が上昇する際の P_d が低い R_M 条件は,このグラフにおいても $\Delta P - \Delta P_0$ が大きく,非接触プラズマ生成時 にターゲット内に圧力を抑えて込めていることがわかる.さらに, Fig.3.4.6 より, P_d の上昇に対して, P_{up} はプラズマ無しと同程度の変化し かしていない.したがって,Fig.3.4.7 において見られるピークは,再結 合に伴う中性粒子のリサイクリングによるものであると考えられる. ΔP ピーク後の減少は,再結合反応が進んだ際に,栓の役割を果たしていたレ ッグ内部のプラズマが,再結合によってその役割を果たせなくなったこ とで,上流までガスが逆流してしまい,引き起こされると考えられる.こ れは,Fig.3.4.6 の Q_d =0.25 [Pa m³/s]以降での P_{up} の上昇からも明らかであ る.このような現象は,「Plasma plugging」[9-11]として知られている.

「Plasma plugging」は、イオンー中性粒子の衝突による摩擦が、コンダク タンスを低下させ、栓の役割を果たすという効果である。Fig.3.4.8 に電 離・再結合・荷電交換の反応速度係数を示す。分子の振動温度 *T*vib は先行 研究[12]から典型的な値を用いた。今回の実験条件では、イオン-水素分 子の平均自由行程は、中性粒子の温度を室温(300 K)とすると、5~6 cm



Fig. 3.4.8. 実験条件範囲における電子衝突電離, EIR, 荷電交換の反応速度係数.

程度である.これは、ターゲットの長さ(16 cm:レッグ長=8.5 cm,ボ ックス部=7.5 cm)より短いため、イオンと中性粒子の衝突が起こる.電 子温度が3 eV以下では、荷電交換反応の反応速度係数が比較的大きいた め、この反応により逆流しようとしていた粒子は、再び磁場に捕捉される と考えられる.また、電子-水素分子の平均自由行程も5~6 cm 程度であ り、レッグ内部の電子温度は2~3 eV 程度と考えると、電離の反応速度係 数も実効的に働く.そのため、逆流する分子がイオン化により、再び磁場 に捕捉され、ターゲット内に向かうプラズマの流れに戻ると考えられる. このような過程によって、中性粒子がターゲット内に押しとどめられる ことで、「Plasma plugging」効果が実効的に働いたと考えられる.

Fig. 3.4.9 に、各放電電流における $\Delta P - \Delta P_0$ のピーク ΔP_{peak} と磁場強度 比の関係を示す.このグラフから、どの放電電流においてもある磁場強度 比において ΔP_{peak} は最大値を持つことがわかる(ここでは、 R_M =4~4.3 程 度のあたり).これは、「Plasma plugging」の効果には、磁場強度比による 最適値が存在していることを示唆するものである.基本的な考え方とし ては、 R_M の増大によってプラズマと中性粒子との衝突面積が大きくなり、 プラズマとレッグの隙間を通り抜ける中性粒子が減少する、つまりコン ダクタンスが低下するため、 ΔP_{peak} が増大する.しかし、プラズマが膨張



Fig. 3.4.9. 各放電電流におけるΔPのピークと磁場強度比の関係. 文献[1]より転載.

しすぎると、プラズマの密度が低下し、先に述べたような中性粒子を押し 戻す働きに寄与できる閾値を下回るのではないかと思われる. 今回のタ ーゲットでは,構造上不可能であったが,この閾値の検証にはレッグ内部 においてプラズマ周辺部のプラズマパラメータ計測を行う必要がある. もう一つ考えられることは、 ϕ の影響である。 ϕ が大きいほどレッグとボ ックス部の接続口を覆うプラズマ面積は大きくなる. Table 3.4.1 からわか るように、今回は $R_{\rm M}$ と ϕ が比例関係になく、 $R_{\rm M}$ = 4 近傍で ϕ は最大にな っている. そこで, Fig.3.4.9 横軸をΦに直したグラフを Fig.3.4.10 として 作成した. プロットはバラついており, 相関は見られない. したがって, 今回に限っては少なくとも ϕ が直接的に ΔP_{neak} の最適値に影響したわけ ではないと考えられる.これについては、磁場強度および RMを一定に保 ったうえで、Фを制御するような実験系において、検証する必要がある. また、このΔPpeakの最適値はプラズマのパラメータ、空間特性、ダイバー タ構造等の関係性により変化することが予想されるため、現状では最適 な磁場条件は装置ごとに見出す必要がある. 今後は、装置間である程度の 兌換性を持つスケーリング則を見出す必要がある.これには、使用するタ ーゲット構造や磁場構造、プラズマパラメータの細かな制御、空間的によ り詳細な計測を要すると考える.



Fig. 3.4.10. 各放電電流における ΔP のピークと Φ の関係. $R_{\rm M}$ は一定ではない.

3.5■まとめ

先進磁場配位における非接触プラズマの生成および中性粒子の逆流特 性に注目し、本研究室の直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV におい て、発散・湾曲磁場配位での閉構造ターゲットを用いた非接触プラズマ生 成実験を行った.実験では、発散湾曲磁場においてガス導入による電子温 度・電子密度の減少が確認され、強い発光を伴う変化が確認された.これ らの計測結果と、衝突輻射モデルから計算された、ガス流量の増加に伴う 電離レートの減少と再結合レートの増加から、非接触プラズマの生成が 確認された.このとき、磁場発散の増大に伴い、非接触化に必要な冷却ガ ス量も増加する傾向が見られた.しかし、再結合レートが上昇する際の上 流のガス圧力は、*R*M に単純に従わず、ある条件においては最も *R*M の小 さい条件よりも、上流のガス圧力が低い条件において再結合レートの割 合が上昇している.また、非接触プラズマが生成されたガス流量条件にお いて、「Plasma plugging」と呼ばれるイオンー中性粒子衝突による中性粒 子の逆流抑制による上流と下流の圧力差の増加が確認された.さらに、こ の効果を最大に発揮する最適な磁場強度比が存在する可能性が示された.

今後は、磁場の発散と湾曲を個々に制御できるようにし、径方向・流れ 方向のプラズマパラメータの空間分布を取得し、衝突輻射モデルと合わ せることにより、非接触プラズマ生成への磁場発散・湾曲の影響を明らか にする.また、磁場配位だけでなくターゲット形状も含めて、中性粒子の 逆流抑制効果の相関を調査する.

[参考文献]

- T. Takimoto *et al.*,"Experimental simulation of the Super-X divertor for detached plasma using TPD-Sheet IV", <u>Fusion Engineering and Design 124 (2017) 235–238</u>.
- [2] 高村秀一著,「プラズマ理工学入門」,森北出版.
- [3] E.M. Hollmann and A. Yu. Pigarov, Phys. Plasma 9 (2002) 4330.
- [4] R.K. Janev, W.D. Langcer, K.J. Evans, and D.E.J. Post, Elementary Processes in Hydrogen–Helium Plasmas, ed: G. Ecker, P. Lambropoulos and H. Walther (Springer-Verlag, Heidelberg, 1987) Chap. 2-4.
- [5] R.K. Janev, D. Reiter and U. Samm, "Collision processes in low-temperature hydrogen

plasmas", FZ-Juelich Report, 4105 (2003).

- [6] R. CELIBERTO et al., Atomic Data and Nuclear Data Tables 77 (2001) 161-213.
- [7] A.Yu. Pigarov, Phys. Scr. **T96** (2002) 16.
- [8] P.S. Krstić, <u>Phys. Rev. A 66 (2002) 042717</u>.
- [9] W.L. Hsu, et al., Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 1001.
- [10] L. Schmitz, et al., Phys. Plasmas 2 (1995) 3081.
- [11] A. Matsubara, et al., J. Nucl. Mater. 337-339 (2005) 181-185.
- [12] A. Nakanowatari et al., Journal of Nuclear Materials 390-391 (2009) 311-314.

第4章

_ 発 散 湾 曲 磁 場 に よ る _ プラズマの膨張と熱・粒子束の低減

4.1■概要

3章でも述べたように、先進磁場配位による熱負荷低減の鍵となるの が、磁場によるプラズマ-ダイバータ板の接触面積増大である.Fig.4.1.1 にNSTXでの磁束膨張による外側ダイバータでの熱流束への影響を示す. このグラフからわかるように、ダイバータ近傍の磁束膨張によって、プラ ズマのプロファイルは広がり、熱流束のピークは減少している.このよう に、先進磁場配位における磁束膨張は熱負荷低減に有効であると報告さ れている[1].しかし、この実験では磁場配位の制御にプラズマ電流も変 化させている.大型装置では、このようにダイバータの磁場配位のみを変 化させ、プラズマのパラメータを一定に制御することは困難である.ま た、放電時間の制限もあり、定常状態での実験も難しい.したがって、直 線型装置での基礎研究によって、改めて先進磁場配位のプラズマ膨張お よび熱負荷低減への効果を明らかにし、理解を深める必要がある.

3章で紹介した実験では、主に非接触プラズマ生成と中性粒子の逆流 特性に注目したが、今回の実験では、基本的に接触プラズマを用いて、プ ラズマ膨張とターゲットのプラズマ対向面積に焦点を当てた実験を行っ た[2]. 具体的には、TPD-Sheet IV で生成した水素シートプラズマにおい て厚さ方向のイオン飽和電流プロファイルを計測し、その磁場強度によ る変化を観測することで、磁束膨張によるプラズマ膨張と熱流束の関係 を明らかにすることを目的とする.さらに、放電ガス種を変化させ、プラ ズマの構成粒子が異なる場合における磁束膨張の影響も確認した[3].ま た、本題とは少々外れるが、3章ではプローブ計測と目視のみであった非 接触プラズマの生成を分光計測等で再確認し、その特徴について触れる.



Fig. 3.4.1. NSTX における外側ダイバータでの磁束膨張の影響. (a)ダイバータの磁束膨 張によるダイバータ板への熱流束ピークの減少. (b)ダイバータの磁束膨張 に伴うダイバータ板への熱流束分布の広がり. (c)ダイバータ板への磁束膨張 による SOL(midplane)の熱流束分布の圧縮[1].¹⁵

¹⁵ Reprinted from Journal of Nuclear Materials, Vol. 415, Issue 1, Supplement, T.K. Gray *et al.*, Dependence of divertor heat flux widths on heating power, flux expansion, and plasma current in the NSTX, Copyright (2011), Page S362, Fig. 3, with permission from Elsevier.

4.2■実験装置

今回の実験における TPD-Sheet IV の装置図を Fig. 4.1 に示す. 今回, 放 電電流は 50 A に固定した. 磁場の発散度合いは, 前回と同様に上流 (B_U) と下流 (B_D)の磁場強度比 $R_B = B_U/B_D$ で評価した. ただし, 上流をプラ ズマ源出口の領域 ($0.2 \text{ m} \leq Z \leq 0.3 \text{ m}$) とし, 前回の上流に対応する 領域 ($0.7 \text{ m} \leq Z \leq 0.8 \text{ m}$)を中流, ターゲット近傍の領域 ($0.9 \text{ m} \leq Z$ $\leq 1.3 \text{ m}$)を下流と設定した. 先進磁場構造は, 前回と同じ鉄ブロックと, 下流側から三番目のコイル電流 I_C を個別に制御することによって生成し た. 鉄ブロックには, 下流での磁場強度の維持と, チャンバー下部にカー ブする磁場構造を構成する役割がある.

前回の実験では, 閉構造のターゲットを使用していたため, 内部の計測 が自由に行えなかった. そこで, 今回はより顕著にプラズマを湾曲・膨張 させるために, チャンバー下部に設置した鉄ブロックの上にターゲット として Mo 板を設置し, 開けた十分に広い空間を用意した. 中流および下 流のガス圧力 *P*_M, *P*_Dは, バラトロン真空計を用いて計測し, 実験中はそ



Fig. 4.2.1. TPD-Sheet IV の概略図.

れぞれ 0.14 Pa および 0.085 Pa に維持された.また,新たに可視分光計測 も行ない,プローブ計測についても,湾曲する磁力線に対して常に同程度 の面積が対抗するように,L字状の円柱プローブを使用した.Fig. 4.2 の ターゲット部の拡大図に示す通り,3章の実験と同様に今回も磁場を湾 曲・発散させ,鉄ブロックの上にセラミック碍子を挟んで置いた Mo 板の ターゲットに入射させる.今回は,プラズマの厚さに注目し,磁場によっ てプラズマがどの程度広がるのかを検証した.この時,理論的なプラズマ -ターゲット板接触面積Awは,文献[4]から以下の式を用いた.

$$A_W = \frac{B_{sol}}{B_{div}} \frac{A_{sol}}{\sin \theta} \tag{4.2.1}$$

このとき、 B_{sol} および B_{div} はそれぞれ SOL の midplane およびダイバータ における磁場強度であり、 A_{sol} は SOL の midplane におけるプラズマの断 面積、 θ は B_{div} とダイバータ板のなす角である。この式はトカマク型装 置に向けて立てられた式であるため、TPD-Sheet IV 用に修正すると、

$$A_W = \frac{B_U}{B_D} \frac{A_U}{\sin \phi} \tag{4.2.2}$$

となる.このとき、 B_U および B_D はそれぞれ上流および下流の磁場強度であり、 A_U は上流でのプラズマ断面積、 ϕ は B_D とターゲット板のなす角である.さらに、この式をプラズマの厚さに関してのものに直すと、

$$H_W = \sqrt{\frac{B_U}{B_D} \frac{H_U}{\sin\phi}} \tag{4.2.3}$$

となる.このとき、 H_U は上流におけるプラズマの厚さ(A_U の高さに相



Fig. 4.2.2. ターゲット近傍の概略図および理論式(4.2), (4.3)の概念図. 文献[2]より転載.

当)である. ここでは,磁場の発散によるプラズマの膨張のうち,厚さ方向のみの効果を考えるため,磁場強度比に平方根が付いている. この式から求まったプラズマの厚さと,プローブ計測より求めたイオン飽和電流の半値幅から得た実際のプラズマの厚さを比較することで,磁場によるプラズマの膨張がどの程度有効かを判断した. 今回の実験では,典型的なプラズマ厚さとして, $H_U = 10 \text{ mm} \text{ とし} \text{ C} H_W$ を計算した. その後,TPD-Sheet IV を改修し,上流部での計測を可能とした TPDsheet-U において Z ~ 0.5 m でのプラズマ厚さの計測を行ったところ,約 7 mm 程度であった. チャンバーの長さなど,実験系が異なるため $H_U = 7 \text{ mm} \text{ と} \text{ last constant of } f_U = 10 \text{ mm} \text{ last constant$

4.3■実験結果①

Fig. 4.3.1 に、Z 軸上の各測定点における $I_{\rm C} = 250$ A の条件で Y 軸方向 (垂直方向)の磁界強度分布を測定した結果を示す.ここでは、ターゲッ ト表面を Y=0 としている.その結果、 $B_{\rm D}$ は Z 軸に沿って減少し、Z=950 mm から 960 mm の間で鉄ブロックに近づくにつれて増加することが分か った.また、鉄ブロックに近づくにつれて減少するため、磁力線は鉄ブロ ックに向かってカーブしていることが確認できた.

Fig.4.3.2 に, I_c を 250 から 0A まで 50A ずつ変化させた Z = 950 mm で の磁界強度測定結果を示す.この結果から, I_c を変化させることで B_D が 減少していることが,その変化は小さい.すべての条件で, B_U は~87.5 mT で一定である.したがって, B_D の変化はプラズマ源に影響を与えない. H_w の計算には,プラズマ中心部の B_D と ϕ の値を用いた.プラズマ中心部



Fig. 4.3.1. *I*_C = 250 A のときの Langmuir プローブ計測の各位置におけるテスラメータ 計測による *B*_Dと*φ*の Y 方向分布の典型例. 文献[2]より転載.



Fig. 4.3.2. Z= 950 mm のときの各 *I*_C におけるテスラメータ計測による *B*_D と *φ*の Y 方向 分布の典型例. 文献[2]より転載.

の*ø*は,磁場の最大値から最小値までの差が約1%から5%の範囲内で, 各 Z 軸位置で一定であった.

Fig.4.3.3 は、Fig.4.3.1 の場合と同様の条件で、4 つの Z 軸位置における イオン飽和電流 I_{sat} の典型的な Y 軸プロファイルを示している. プローブ に-100 Vの電圧を印加し、一定の速度で駆動して、 I_{sat} の Y 軸プロファ イルを測定した.その結果、 I_{sat} のピークシフトが発生し、プラズマが下 向きに湾曲していることが明らかになった.Fig.4.3.4 は、 I_{c} を変化させた ときの Z = 960 mm でのイオン飽和電流 I_{sat} の典型的な Y 軸プロファイル を示している. B_{D} の減少により I_{sat} のピークが大きく減少していることが 分かる.また、 B_{D} の減少によりプラズマをカーブさせようとする働きが 弱まると、 I_{sat} のピークは上方にシフトしていることが分かった.

Fig.4.3.5 は、 I_{sat} のY方向分布の半値幅から得られたプラズマ厚さの実 測値 H_D をプロットしたものである.また、Fig.4.3.5 では、テスラメータ による計測から得た実測値 ϕ (56°~69°)の範囲にある H_W の領域が示さ れている.式(4.3)で示されたように、 H_D は H_W と同様に磁場の発散とと



Fig. 4.3.3. -100 V のバイアスを掛けた Langmuir プローブを掃引して得られた *I*_C = 250 A での各 Z 位置における *I*_{sat}の Y 方向分布の典型例. 文献[2]より転載.



Fig. 4.3.4. -100 Vのバイアスを掛けた Langmuir プローブを掃引して得られた Z = 960 mm での各 I_Cにおける I_{sat}の Y 方向分布の典型例. 文献[2]より転載.

もに増加する傾向にあることがわかる.また、Z = 950-990 mmでは、 H_D は H_W と比較的一致している.ここで、Midplane での SOL とダイバータ間の磁場強度比が大半径比以上の場合には、ポロイダル方向への膨張が A_W の増加を支配しているが、式(4.3)に示すように、この膨張は磁場強度比の平方根に支配されている.つまり、磁場強度比が大半径比以上の場合には、 A_W の増大は非効率的である.したがって、磁場発散による効率的な A_W の拡大は、主要半径の比によって制限されていると考えられる.しかし、Z = 1000 mm 以外の領域でも H_D は H_W よりもはるかに大きくなっており、Z = 1000 mm以外の領域でも H_D は H_W より大きい傾向にある.このような理論値以上のプラズマ膨張はポロイダル方向への膨張を高めると考えられ、磁場発散による熱除去のさらなる可能性を示唆している.

先に述べたように、H_Dには、磁場発散による膨張に加えて、さらなる 膨張メカニズムが存在すると考えられる.ブロブ状プラズマによる磁力



Fig. 4.3.5. *I*satのY方向分布から得られた*H*Dの磁場発散に対する依存性. 文献[2]より 転載. 実験におけるの範囲(56°~69°)での*H*wも示している.

線を横切る粒子輸送は、このようなメカニズムの一例である. この現象は トカマクや直線型装置でも観測されており[5]、TPD-Sheet IV の He-Ar プ ラズマでもシートの幅方向にプラズマが往復運動する様子が確認されて いる[6]. また、TPD-Sheet IV を改良した TPDsheet-U においては、純水素 プラズマにおいて、プラズマが磁力線に沿って螺旋状に回転する様子が 観測された[7]. 直線型装置内のブロブ状プラズマは、E×B ドリフトによ って駆動されると推定されている[6-8]. したがって、弱磁場下で行われた 本実験では、この現象によりプラズマプロファイルが増大したことが考 えられる. しかし、明確な結論を出すためには、水素シートプラズマ中の ブロブ状プラズマを磁力線に沿って観察し、その磁場強度と不安定性に よる挙動の依存性を明らかにするとともに、実際にプラズマ塊の径方向 への吐き出しの確認などが必要である.

もう一つの可能性としては、金属ターゲットの電気的短絡効果による イオンの非両極拡散が考えられる.ターゲット極近傍でのプラズマプロ ファイルの変化がプラズマバルクのプロファイルに影響を与えていると 考えられる.この影響がターゲットから遠くなるほど小さくなると仮定 すれば、ターゲットに近い Z = 1000 mm での Hwと Hoの差が大きくなる ことを説明できる.しかし、この現象において、直線型装置では典型的に プラズマが負に凸の空間電位のプロファイルを持つため、ターゲット電 位との差によって、イオンは外側へプロファイルが広がるが、電子は逆に 中心に集められることになるため、単純に熱負荷が低減されるわけでは ない.また、実際のダイバータはアースに落ちているため、ターゲット電 位とプラズマの空間電位構造の関係も模擬する必要がある.そういった 意味でも、この論を検証するためには、プラズマの電場の X 軸・Y 軸プ ロファイルの収集や、ターゲットの電位を制御した条件での Ho 測定、タ ーゲット表面の温度分布計測など、さらなる実験が必要となる.

以上のことから,磁場発散に伴うプラズマ対向面積の拡大は,磁場発散 の直接的な効果以外の現象による副次的な効果により,理論値(Aw)よ りも大きくなる可能性があると考えられる.今後,この追加のプラズマ膨 張の期待値を見積もるために,上述した可能性を慎重に検討する必要が ある.また,今回の実験では,非接触プラズマを生成するために必要な中 性圧力より実際の圧力が低いため,ブロブ状プラズマや非双極性拡散に よる磁場中での粒子輸送が,非接触状態でのプラズマ膨張にどのような 影響を与えるのかを検討することが重要である. 磁場による荷電粒子への影響を示すサイクロトロン周波数と衝突周波数(水素イオン対水素分子)の比は磁場の強さに比例し,中性圧力に反比例するため,プラズマへの磁場の影響は変化すると考えられる. 例えば,非接触状態では,ブロブ状のプラズマが強い径方向への対流輸送を駆動することが報告されている[8].また,プラズマの外側に向かう断続的な密度バーストの特性は中性圧力に依存している[9].また,TPD-Sheet IV では,これらの実験条件に比べて,非接触プラズマを発生させる条件におけるこの比は1桁小さくなる.しかし,実際のダイバータでは,強磁場のため,TPD-Sheet IV の実験条件に対して,この比は1~2桁大きくなる.実際のダイバータ板でのプラズマ熱負荷を推定するためには,磁場(0.1~1T)とガス圧力(1~10 Pa)の変化によるブロブ状プラズマや非両極性拡散の Aw に対する影響を明らかにする必要がある.

さて、次は同様の条件における Z 軸方向への磁場変化の影響を見てい く. Fig.4.3.6 は, Icの最大値と最小値における各Z位置でのプラズマ中心 のプラズマパラメータとそのときのプラズマ厚さ $H_{\rm D}$ を示している. $B_{\rm D}$ の 減少に伴い,全てのZ位置で,全てのパラメータが減少している.また, 全体の磁場強度とは別に、Z軸方向にパラメータが減少している.このと き H_Dは逆に増加傾向にあり,特に n_eの減少はこの影響によるものと考え られる. Fig.4.3.8 に示すように、Z = 990~1000 mm 間のイオンの運動エ ネルギー差 $(\Delta m_i v_i^2/2)$ は、ボルツマン関係 $(\Delta \Phi = T_e \ln(n_{e,990mm}/n_{e,1000mm}))$ で計算されたZ位置間の電位差に依存していることがわかる.ここでは、 m; は水素イオンの質量である. ここから, イオンがターゲットに向けて 加速される可能性が示唆される.先ほど述べたように, n_eの急激な減少は プラズマの膨張によるものと考えられる.したがって,この原因もまた先 に述べたブロブ状プラズマの発生や、金属ターゲットによる非両極性拡 散等だと推測される. イオンの加速は, 再結合反応に必要な距離を増大さ せるため好ましくない. そのため, 実際に加速があるのか, 先に述べたよ うな追加の実験と、マッハプローブによるイオン流の計測や、ファラデー カップなどのエネルギーフィルター付きのプローブを用いたイオン速度 計測による検証がまずもって必要であり、さらに、この加速の要因を明ら かにするためには、計測方向を限定することで、各成分villとvillを分離し



Fig. 4.3.6. プラズマパラメータのZ位置特性. 文献[2]より転載. 下から, 電子密度, 電子温度, イオンフラックス, プラズマの厚さを示している. 黒は Ic = 250 A, 赤は Ic = 0 A のときの測定値を意味している. このグラフは両対数グラフ である.



Fig. 4.3.8. Z = 990 mm から Z = 1000 mm の間での磁場強度比とボルツマン関係から算 出した電位変化の関係.



Fig. 4.3.9. *Γ*_iの *B*_U/*B*_Dに対する依存性. 文献[2]より転載. このグラフは両対数で, 破線 は傾き-1 の最小自乗フィット線である.

て測定する必要がある.

Fig.4.3.6 では, $n_e \ge I_{sat}$ によって得られたイオン流束 Γ_i の減少が顕著である. Fig.4.3.9 に示すように, Γ_i の B_U / B_D 依存性は, 磁場発散の寄与をより明確に示している. Fig.4.3.9 において, Γ_i は, Fig.4.3.6 に示したZ位置に関わらず, 磁場発散に反比例して減少している. そのため, プラズマ熱負荷の低減には A_W 膨張が有効である可能性がある. ここで, ターゲットへの熱流束は以下のように,

$$q_{\text{target}} = q_{\text{target}}^{\text{Plasma}} + q_{\text{target}}^{\text{rad}} + q_{\text{target}}^{\text{n}}$$
(4.3.1)

と表すことができる.プラズマの寄与のみを考えると,

$$q_{\text{target}}^{\text{Plasma}} = q_{\text{target}}^{\text{kinetic}} + q_{\text{target}}^{\text{rec}}$$

= $(\gamma + M_i^2) n_{\text{se}} C_{\text{s}} T_e + n_{\text{se}} C_{\text{s}} E_i$
= $\Gamma_i \{ (\gamma + M_i^2) T_e + E_i \}$ (4.3.2)

となる. ここで、 γ はシースを介した熱伝達係数、 M_i はマッハ数、 n_{se} はシ ース端の電子密度、 C_s はイオン音速、 E_i は電離エネルギー(水素では 13.6 eV). $\Gamma_i = n_{se}C_s$ は浮遊電位の壁に流入するイオン粒子束を意味している. $\gamma = 7$ 、 $M_i = 1$ として、Fig.4.3.9 の Γ_i から熱流束を求めた結果を Fig.4.3.10 に示す. ここでは、電子温度を計測した、 $I_c = 250, 150, 0$ A の結果のみ示 している. 熱流束は、磁場強度比に対して単純に減少しており、図中の直 線の傾きが-1 なので、 Γ_i と同様におおよそ磁場強度比に反比例している. したがって、熱負荷の低減に A_W 膨張が有効に働いていると考えられる. しかし、今回の実験では、実際の熱負荷やターゲット上での分布は測定し ていないため、今後は、赤外線カメラを用いてターゲット上の温度分布を 測定し、ターゲット上の実際の熱負荷特性についても確認したいと考え ている. また、イオンの密度温度についても計測し、より熱流束と磁場の 関係を明確にしたい.



Fig. 4.3.10. ターゲットへのプラズマ熱負荷*q*^{Plasma}の磁場強度依存性. ここでは, *I*_C = 250, 150, 0 A での *T*_e計測結果とそれに対応した*F*_iを用いている. プロットの形と色は Z 位置を意味している. 直線は傾き-1 の最小自乗線である.

前述したように、実際のダイバータ運転では非接触プラズマを発生さ せるため、より高いガス圧力が必要となる.中性ガス圧力が上昇したター ゲット上のイオン流束を減少させるためには、発散磁場は収束磁場より もあまり効果的でないことが報告されている[10,11].したがって、今後は、 高ガス圧力下でのイオン流束低減の観点から、様々な磁場構成の性能を 検証していく予定である.また、今回の実験では、*B*_U / *B*_Dの増加に伴い 実際のターゲットの浮遊電位(シース電位)の増加が確認されたため、イ オンエネルギーの増加によるプラズマー壁相互作用(PWI)、プラズマー 材料相互作用(PMI)への影響を別途検証する必要がある.

最後に、今回の実験系における非接触プラズマの生成について触れる. これまでに今後の予定として紹介した、非接触プラズマに対する磁場構 造の影響を検証するための前段階として、 $I_d = 50 \text{ A}$ 、 $I_C = 0 \text{ A}$ において冷 却ガス(水素ガス)を導入する実験を行った.このときの Z=950 mm に おける可視分光計測および Langmuir プローブ計測の結果を Fig.4.3.11 に 示す. また, いくつかの圧力条件におけるターゲット近傍の ICCD カメラ および通常のカメラの画像を Fig.4.3.12 に示す. 計測のポートの関係上, ICCD カメラ撮影,分光計測,プローブ計測は実施日が異なるため,圧力 条件が多少異なる. Fig.4.3.11 より, 電子温度の減少と, 電子密度の圧力 増加に伴う増加と、さらにガス圧が増加した際の著しい減少が確認され た.また、この電子密度の急激な減少過程において、高励起光 (Hy線)の 大幅な増加が確認された. さらに, Fig.4.3.12(b)および(c)においても,同 程度の圧力条件において同様の Hγ線の発光強度増加が確認できる. これ らは、体積再結合に伴う高励起準位原子の増加によるものと考えられる. 以上より、本実験の最も磁場発散の大きい条件(B_{D.1000mm}~0.02 T)にお いて,水素プラズマにおける非接触プラズマの生成が確認された. さら に、Fig.4.3.12(a)および(d)の $P_{\rm D} \sim 0.23$ Paから、プラズマ周辺部でのHaの 発光強度の増大が確認できる.判別を容易にするために、Fig.4.3.12(a)か ら, P_D~0.08 Pa と P_D~0.23 Pa のみを抜き出したグラフを Fig.4.3.13 に示 す. このグラフにおいて, Ha 線の発光領域のおおよその輪郭に赤線を引 いている. 右図では, 左図の赤線を白破線として描いている. このグラフ において, P_D~0.23 Pa において, Ha 線の発光領域が拡大している様子が 見て取れる. また, このグラフ中の Z = 930 mm における I_{Hα}の Y 方向分 布を Fig.4.3.14 に示す. このグラフからも、Pp~0.23 Pa におけるプラズ マ周辺領域の H α 線発光強度の増大が明確に確認できる. また, $P_{\rm D}$ ~0.23 Pa(赤線)のみに注目した場合も、Y~55mm付近のピークから推測され



Fig. 4.3.11. *I*_d = 50 A, *I*_C = 0 A, *Z* = 950 mm における可視分光計測および Langmuir プロ ーブ計測の結果.

る広がりに対し, Y~50 mm および 65 mm における不自然な勾配の変化 からも, プラズマ周辺部において, 励起状態 n=3 の原子が増大している ことが示唆される. MAR のうち解離性付着 (DA) を経て相互中性化 (MN) によって生成される励起原子は n=3 のポピュレーションが比較的高くな る[12]. したがって, 発散磁場下においても, プラズマ周辺部での MAR が発生したと考えられる. したがって, 発散磁場による熱負荷低減と非接 触プラズマの生成は共存可能であると考えられる. ただし, Fig.4.3.13 お



Fig. 4.3.12. *I*_d = 50 A, *I*_C = 0 A でのターゲット近傍におけるスペクトル干渉フィルター を通した ICCD による可視分光計測の結果. (a)Hαフィルターでの結果, (b)Hγフィルターでの結果, (c)は(b)を(a)で割った *I*_{Hγ}/*I*_{Hα}, (d)は通常の写真 を示している.

よび Fig.4.3.14 から分かるように、Hα線の発光強度分布に上下の偏りが あるなど、直線的な磁場配位とは異なる現象が起きていることは確かで ある.そもそも周辺領域における Hα線の由来は、相互中性化反応により 生成された水素原子の自然放出遷移によるものであると考えられている ため、上側への偏りの原因としては、n=3の準位に励起した原子の偏り が考えられる.これは、発散・湾曲磁場によって、励起した原子の輸送お よび拡散の方向と、プラズマの軌道が異なることからこのような偏りが 生じるのではないかと推測される.しかし、Hα線の自然放出遷移の寿命 は、およそ 0.23 ps 程度であり、20 mm 移動するにも 880 km/s 程度の速度 が必要となる.水素原子の温度を1 eV とすると、熱速度は 16 km/s 程度



Fig. 4.3.13. *I*_d = 50 A, *I*_c = 0 A でのターゲット近傍におけるスペクトル干渉フィルター を通した ICCD による Hα線発光強度分布.赤線はこの画像内において視認 できる発光領域の輪郭を示している.右図の白破線は、左図の赤線を移し たものである.



Fig. 4.3.14. I_d = 50 A, I_c = 0 A でのターゲット近傍におけるスペクトル干渉フィルター を通した ICCD による Hα線発光強度の Y 方向分布. 黒線は P_D ~ 0.08 Pa, 赤線は P_D ~ 0.23 Pa の結果を示している.
であるため、この速度は非常に速い.また、実際には Y 方向の最短距離 ではなく、Z 方向に動いて供給されると考えられるので、より必要な速度 は大きくなる.したがって、この案のみでは現実的でないため、他の要因 を明らかにする必要がある.そのためには、先にも述べているように、磁 力線方向に長く計測を行い、プラズマと中性粒子の挙動を詳細に計測・推 定する必要がある.

今後は、磁場強度や曲率が非接触プラズマ生成に及ぼす影響を検証す る必要がある.具体的には、先に述べた発散磁場では通常の磁場に対して 非接触時の熱負荷が大きくなる原因や、非接触時のプラズマ厚さやそれ に関わる諸現象(ブロブや非両極性拡散等)、などを解明・検証していく 必要がある.

最後に、今後の展望として、今回の磁場配位における特異な非接触化過程について紹介する. ICCD 計測による Hαと Hγの発光強度比の二次元分布とそのガス圧力による変化を Fig.4.3.15 に示す. このグラフからわかるように、EIR に伴う高励起準位からの発光の割合が増加する領域が、上流側から発生し、下流側に移動し、プラズマ消滅とともに上流側に移動するといった過程を経ていることがうかがえる. これは、比較的磁場発散が小さく密度が高い上流側で、再結合が始まりやすいことに起因すると思われる. この挙動によって、完全な非接触化および上流部まで発光領域が移動する前に、その前兆を捉えることが可能であると予想される. この挙動の詳細な物理と条件依存性を明らかにすることで、実機ダイバータでの非接触プラズマ制御に寄与できると考える.



 Fig. 4.3.15. *I*_d = 50 A, *I*_C = 0 A でのターゲット近傍におけるスペクトル干渉フィルター を通した ICCD 計測により得られた Hα線と Hγ線の発光強度比の二次元分 布. ガス圧力変化による発光強度ピーク近傍の圧力範囲(*P*_D = 0.40 ~ 0.53 Pa)のみを抜き出している.

4.4■実験結果②

ここからは、参考文献[3]の結果を中心に、プラズマ源の投入ガス種を 変化させた際の、磁場発散によるプラズマ膨張の結果を紹介していく. 基 本的な実験系や文字・記号の定義はまったく同じである.

Fig.4.4.1 は,純粋な H₂, He, Ar プラズマおよび H₂-He 混合プラズマに おける, B_U/B_D に対する I_{sat} の Y 方向プロファイルの半値幅から得られた 実際のプラズマ厚さ H_D をプロットしたものである. H_D は,上流側と下 流側の磁場強度比の平方根に比例して増加する.この傾向は,先ほどの軽 水素プラズマでの結果と同じく,理論式(4.3)と一致している.したがって, プラズマを構成するイオン種が変化または混合しても,プラズマの膨張 は磁場発散に従ったものであることが示唆された.この実験では, H_U の



Fig. 4.4.1. 各プラズマ種における *I*sat の Y 方向分布から得られた *H*D の磁場発散に対す る依存性. 文献[3]より転載. プロットの形が計測した Z 位置, 色がプラズ マ種を意味している. このグラフは両対数であり, 図中の破線は傾き 0.5 の 最小自乗フィット線である.

実測値や参考値がないため, Fig.4.3.5 のような理論値による予測範囲との 比較は行っていない.

Fig.4.4.2 は、H₂-He 混合プラズマの放電ガス流量における H₂に対する He の割合を変化させたときの下流側プラズマ中心部のイオン流束 Γ_i の H_D に対する依存性を示したものである. これらは Langmuir プローブを用 いて測定した. Fig.4.4.2 において、 Γ_i はイオン種に関係なく、 H_D の2乗 に反比例して減少することがわかった. これは Fig.4.4.1 において H_D が B_U / B_D の平方根に比例することから、 B_U / B_D に反比例するということと 同義である. この傾向は、Fig.4.4.3 に示すように、純 Ar プラズマでも同 じであった. したがって、Fig.4.4.1-3 より、プラズマを構成するイオン種 が変化・混合しても、磁場の発散によるプラズマの膨張によって、イオン 流束は減少することが示唆された. Fig.4.3.10 ではピーク熱流束の減少は、 おおよそピーク Γ_i と同様の磁場強度比への依存性を見せた. したがって、



Fig. 4.4.2. H₂-He 混合プラズマにおける I_{sat}のピーク値から得られたΓ_iの H_Dに対する 依存性. 文献[3]より転載. プロットの色が計測した Z 位置,形が H₂-He の 混合率を意味している. このグラフは両対数であり,図中の破線は傾き-2の 最小自乗フィット線である.



Fig. 4.4.3. H₂, He, Ar プラズマにおける I_{sat}のピーク値から得られたΓ_iの H_Dに対する依存性. 文献[3]より転載. プロットの色が計測した Z 位置,形がプラズマ種を意味している. このグラフは両対数であり,図中の破線は傾き-2 の最小自乗フィット線である.

イオン種による電離エネルギーや質量による違いはあれど、各プラズマ においては、磁束膨張によって熱負荷も低減されると予測される.しか し、今回の実験では、各プラズマのパラメータを計測していないため、プ ラズマの密度や温度、H_Uの違いによる影響を考慮したイオン種による、 プラズマ膨張への磁場発散の効果の違いは検証できなかった.Fig.4.3.5 に おいて確認された理論値以上のプラズマ膨張へ与える影響が、プラズマ 中のイオンの質量によってどの程度異なるかは、ダイバータにおいて非 接触プラズマを生成する際に投入される冷却ガス(Ar, Ne, N₂など)を 考えると、非常に気になる点である.したがって、今後はプラズマパラメ ータの計測を行うとともに、先に述べたような熱負荷の実計測や、磁力線 を横切る粒子の輸送現象へのイオン種の影響について検証していくこと が必要となる.

4.5 ■ まとめ

本研究では、先進磁場配位のプラズマ膨張および熱負荷低減への影響 に関して理解を深めるため、本研究室の直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV を用いて、先進磁場配位での磁束膨張によるプラズマ膨張とター ゲットのプラズマ対向面積および熱負荷に焦点を当てた実験を行った.

まず、TPD-Sheet IV で生成した水素シートプラズマにおいて厚さ方向 のイオン飽和電流プロファイルを計測し、その磁場強度による変化を観 測した. その結果, プラズマ厚さの膨張は磁束膨張を考慮した理論的予測 を上回ることが確認された.特にターゲット近傍でのプラズマ膨張は顕 著であり,磁場を横切る輸送(プラズマブロブ,非両極性拡散)によって 粒子束のプロファイルが広域化したと予想される.また,プラズマのター ゲットへの熱負荷に寄与するイオン流束は、そのピーク値が磁場の発散 に反比例して減少することが確認された.このとき、プラズマ厚さの膨張 が顕著であったターゲット近傍のデータは、他のデータに対して粒子束 ピークが下回る結果を示しており,顕著なプラズマ膨張とピーク粒子束 の減少が連動していることが示された.また, $q_{\text{target}}^{\text{plasma}} = \Gamma_i \{ (\gamma + M_i^2) T_e + M_i^2 \}$ E_i }において、 $\gamma = 7$, $M_i = 1$ を仮定して、イオン流束および電子温度から 熱流束q^{Plasma}を見積もった.その結果,熱流束も磁束膨張に反比例して 減少することが確認された.したがって,先進磁場配位における磁束膨張 による熱・粒子束プロファイルの広域化は、有効であることが確認され た.このとき、磁束膨張以上にプラズマのプロファイルが広がるため、装 置の性能上で許される磁束膨張以上の熱負荷低減効果が見込めることが 示された.

次に,純水素だけでなくヘリウムおよび両者の混合,純アルゴンプラズ マを生成し,これら異種プラズマにおける熱負荷に対する磁場の影響を 実験的に調べた.その結果,プラズマを構成する粒子の種類に依らず,磁 束の膨張によってプラズマは膨張し,イオン粒子束のピークもこれに反 比例して減少することが確認された.このことから,実機における不純物 粒子の混合されたダイバータプラズマにおいて,先進磁場配位における 磁束膨張による熱負荷低減効果が有効となる可能性が示された.

今後は、非接触プラズマ、ガス圧力環境および冷却用不純物ガス(Ar,

Kr, N₂など)が、磁束膨張以上の顕著な膨張を含む熱負荷低減効果について与える影響を明らかにすることで、より実機への先進磁場配位の適合に寄与していきたい.

[参考文献]

- [1] T.K. Gray et al., J. Nucl. Mater. 415 (2011) S360-S364.
- [2] T. Takimoto *et al.*, "Plasma Expansion in H₂, He, Ar, and H₂-He Plasma", <u>Nucl. Mater.</u> Energy 19 (2019) 352-357.
- [3] T. Takimoto *et al.*, "Investigating the effects of a magnetic field divergence on plasma heat load using the linear divertor simulator TPD-Sheet IV", <u>Plasma Fus. Res. 14 (2019)</u> <u>2405113</u>.
- [4] P.M. Valanju et al., Phys. Plasmas 16 (2009) 056110.
- [5] V.P. Budaev et al., J. Plasma Phys. 81 (2015) 395810602.
- [6] T. Onda et al., Contrib. Plasma Phys. 57 (2017) 87–93.
- [7] H. Miyamatsu et al., J. Advanced Sci. 32 (2020) 32105.
- [8] N. Ohno et al., J. Plasma Fus. Res. 80 (2004) 275–276.
- [9] N. Ohno et al., Contrib. Plasma Phys. 44 (2004) 222–227.
- [10] Y. Hayashi et al., Plasma Fus. Res. 11 (2016) 1202005.
- [11] Y. Hayashi et al., Phys. Plasmas 24 (2017) 062509.
- [12] R.K. Janev, D. Reiter and U. Samm, "Collision processes in low-temperature hydrogen plasmas", FZ-Juelich Report, 4105 (2003).

第5章

_ 非接触プラズマ曝露による_ _ タングステンへの影響

5.1■概要

ダイバータにおけるプラズマ対向材であるタングステンへの,水素同 位体の吸蔵・透過特性を明らかにすることの重要性については,序論にお いて説明した.そこでは,実際のダイバータ環境では,プラズマは水素同 位体のみで構成されておらず,また通常の電離進行のプラズマではない ーつまり,核融合反応生成物である He や炉由来の不純物および非接触プ ラズマ生成のための不純物ガスの混合プラズマであり,再結合プラズマ であるということも示した.こういった背景から,タングステンの水素同 位体吸蔵・透過の基礎特性として,混合プラズマおよび非接触プラズマに 暴露された際のデータを得ることが必要である.

本研究室では,先行研究[1,2]において重水素にHe を混合したプラズマ にWを暴露した実験を行った.さらに,Wの後ろにTi を重ねて設置し, Wを透過した重水素を捕集できるような試料を用いた.その結果,純重 水素プラズマに対して,D-He 混合プラズマに暴露された場合,Wの重水 素吸蔵量は低下し,Ti の重水素吸蔵量は増加した.これによって,He は 水素同位体のタングステン中への拡散を補助・助長する効果があること が示唆された.また,アメリカ UCSD では,Ar や Ne, N₂ といった不純 物の影響も調査しており,重水素吸蔵に一定の影響があることが明らか となっている[3].これらの不純物は,核融合炉ダイバータにおいて非接 触プラズマを生成するために用いられる冷却ガスの候補である.この文 献[3]では,接触プラズマでの暴露実験のみ行っているが,材料への影響 の観点からこれらのガス種を非接触プラズマへの冷却ガスとして適切か 評価している. このように、混合プラズマについては多くの研究が行われており、徐々 にその効果が解明され始めている.しかし、非接触プラズマ生成のために 導入される不純物ガスの影響は、まだ十分に理解されておらず、また、そ れらの実験においても実際に非接触プラズマを用いた暴露はほとんど行 われていない.そこで、まずは純粋な水素同位体プラズマにおいて、接 触・非接触プラズマをそれぞれ暴露した場合の材料への影響を明らかに することを目的とし、本研究室の直線型プラズマ装置 TPDsheet-U の定常 非接触プラズマ生成が可能な点を活かして、タングステン片を重水素非 接触プラズマへ暴露し、タングステン片中に残留した重水素の量や、暴露 前後の表面の改質等を、接触プラズマ曝露の場合と比較し、非接触プラズ マ暴露による効果を実験的に調査した.

5.2■実験装置

この実験には、TPD-Sheet IV の 2 台の 500L/s ターボポンプ間にある真 空チャンバーを拡張した TPDsheet-U を用いた. 装置の概略図を Fig.5.2.1 に示す. プラズマ源等の主要な部分に変更はないが, 拡張した真空チャン バーは Z 方向に 15 cm 程度長くなっており、それ以降の系がその分プラ ズマ源から遠ざかっている. また, 長くなったチャンバー部分は、コイル 間隔が広くなったため磁場強度が減少し、TPD-Sheet IV の磁場配位とは、 それ以降の領域も含めて異なったものになっている点は述べておく. そ れにより、実験領域の磁場強度は 40 mT 程度となっている. ただし、今 回の実験では装置間で実験の連続性はないため、これらの変化は考慮し ない.

本実験で使用した試料は, A.L.M.T Corp.製の ITER-grade タングステン (10x10 mm, 厚さ 1.0 mm) である. 試料は, 研磨機(2.5 節参照) によっ て片面のみ鏡面研磨を行った. 研磨後の試料を, TDS 装置(2.4 節参照) を用いて 900℃で 30 分の焼鈍を行った.

本実験では、放電ガスおよび二次接触ガスは重水素を使用した. 放電室



Fig. 5.2.1. TPDsheet-Uの概念図

内のガス圧力 Pdはピラニ真空計を用いて計測した.二次接触ガスは,Z~ 85 cm においてプラズマ下部から導入した.水冷ターゲットを Z=125 cm 程度の位置に設置し、ターゲット近傍のガス圧力 Pp をバラトロン真空計 によって計測した.接触ガスを導入していないときのターゲット近傍の ガス圧 P_Dは、おおよそ 0.06 Pa 程度である.プラズマ暴露実験は、ター ゲットを電気的に浮かせた状態で行った. ターゲットの拡大写真を Fig.5.2.2 に示す. ターゲットの直径は 90 mm で, 中心に直径 8 mm の穴 が開いたモリブデン製のカバーが前面を覆っており、この穴から試料が プラズマに暴露される. ターゲットに設置された試料ホルダーの構成図 を Fig.5.2.3 に示す. この図に示すように、試料の横からシース型熱電対 (K型)による温度計測を行った.また、ターゲット上部はフッ化バリウ ムの窓が設置されており、これを通して IR カメラ (FLIR SYSTEMS 製、 SC-640) による試料の表面温度計測も行った. ただし, この表面温度計測 は計測角度の関係(2.6節参照)で放射率の設定が正確に較正できておら ず、また計測系の整備も整っていないため、あくまで表面温度の上限目安 として結果を載せるに留める.



Fig. 5.2.2. ターゲット拡大写真



Fig. 5.2.3. 試料ホルダー構成図. 試料上の赤破線の丸印は暴露穴の投影を意味する.

5.3■実験結果

まず初めに、重水素プラズマのイオンフラックス Γ_i の放電電流依存性 を計測した.二次接触ガスを導入していない場合の計測結果を Fig.5.3.1 に示す.このときの放電電圧 V_d 、放電室内ガス圧力 P_d 、ターゲット電圧 V_t 、ターゲット近傍ガス圧力 P_D を Fig.5.3.2 に示す.グラフを見てわかる ように Γ_i は放電電流 I_d に従って、単調に増加する.次に、Fig.5.3.3 に I_d = 70 A のときに、二次接触ガスを導入した際のターゲット近傍のガス圧力 P_d に対するイオンフラックス特性を示す.また、その際の電子温度・密 度の変化を Fig.5.3.4 に示す.さらに、その内の接触プラズマと非接触プ ラズマの典型的な様子を Fig.5.3.5 に示す. P_D =0.25 Pa 前後からガス圧の 増大に伴って、 Γ_i および n_e が著しく減少していることが分かる.このと きの T_e は 5 eV を下回っており、 P_D =0.35 Pa 程度までガス圧が増加する と、おおよそ 1 eV まで減少している.このことから、 P_D =0.35 Pa 程度か ら体積再結合が起こっていると考えられる.このとき、 Γ_i は二次接触ガス を導入していない場合 (Fig.5.3.1 中の赤丸で囲ったプロット)の 20%程度 まで低減している.また、低ガス圧のプラズマから一変し、高ガス圧では



Fig. 5.3.1. Langmuir プローブから得られた放電電流に対する冷却ガス導入なしでの重 水素プラズマのイオンフラックス特性.



Fig. 5.3.2. 各放電電流における陰極電圧 *V*_d, 放電室内ガス圧力 *P*_d, ターゲット電圧 *V*_t, ターゲット近傍ガス圧力 *P*_Dの特性.



Fig. 5.3.3. Langmuir プローブから得られたターゲット近傍のガス圧力 *P*_d に対する *I*_d=70 A における重水素プラズマのイオンフラックス特性.



Fig. 5.3.4. Langmuir プローブから得られたターゲット近傍のガス圧力 *P*_d に対する *I*_d=70 A における重水素プラズマの電子温度・密度特性.



Fig. 5.3.5. I_d =70 A における $P_d \sim 0.06$ Pa のときの接触プラズマ(左)と、 $P_d \sim 0.34$ Pa のときの非接触プラズマ(右)の様子.



Fig. 5.3.6. 可視分光計測により得られた, *I*_d=70 A における *P*_d ~ 0.06 Pa のときの接触 プラズマ(下)と, *P*_d~0.34 Pa のときの非接触プラズマ(上)の発光スペ クトル.

青い発光が確認でき、ターゲットから発光領域が離れて行っていること が分かる.このときの可視分光計測の結果を Fig.5.3.6 に示す.このグラ フからも、ガス圧力の増大によって高励起原子の発光(図中、紫色の領域) が増加していることが分かる.これらのプラズマの発光状態とプラズマ パラメータの変化を併せて考えると、二次接触ガスの導入によるガス圧 力増加に伴い、重水素プラズマにおいて体積再結合が起こり、非接触プラ ズマの生成が為されていると考えられる.また、 I_d =40Aの接触ガスを導 入していない際の Γ_i (Fig.5.3.1 の紫色の丸で囲ったプロット)が、おおよ そ I_d = 40 A の非接触プラズマの Γ_i (特に Fig.5.3.2 の水色の丸で囲ったプ ロット)と同程度であるため、この点を利用した接触・非接触プラズマの 同 Γ_i での対照実験を実施することにした.また、接触プラズマ同士の Γ_i 変 化の対照実験は、 I_d = 40 A と I_d = 70 A (Fig.5.3.1 および Fig. 5.3.3 の赤色 の丸で囲ったプロット)で行った. 次に, Fig.5.3.7 に $I_d = 60$ A, $P_D \sim 0.06$ Pa のときの接触プラズマの照射 時間に対するイオンフラックスの変化を示す. ここから分かるように, 3 時間程度までの照射であれば, イオンフラックスはほぼ一定に保たれる ことが分かる. 計測ポートの取り合いから, 実際の暴露中はプローブ計測 ができないため, 以降の実験では Fig.5.3.1 および Fig.5.3.3 に示したよう な, 事前計測したイオンフラックスを試料への入射イオンフラックス Γ_i と して扱う. 各実験の再現性の確認としては, プラズマ源のガス圧力, 放電 電位と, P_D およびターゲット電位を参考にした.

ここから,実際にW試料をプラズマに暴露した際の実験結果について 述べていく.今回の実験では,接触プラズマの高フラックス ($\Gamma_i \sim 1.5x10^{22}$ [m⁻²s⁻¹])と低フラックス ($\Gamma_i \sim 0.66x10^{22}$ [m⁻²s⁻¹]),非接触プラズマ ($\Gamma_i \sim 0.49x10^{22}$ [m⁻²s⁻¹])の3種類のプラズマに試料を暴露した.このとき,各プ ラズマの暴露時間によって試料への入射フルエンス F_i を変化させた.暴 露後の試料は SEM による表面観察と,TDS による重水素吸蔵量 F_D の測 定を行った.これらのうち,典型的なプラズマ暴露条件と重水素吸蔵量を Table 5.3.1 にまとめる.ここで,便宜上の各プラズマ曝露条件に対して試 料番号を付け,典型例内では共通のものとする.ただし,これから示す



Fig.5.3.7. I_d = 60 A の接触プラズマにおけるイオンフラックスの経時変化.

SEM 観察と TDS 計測の結果は、それぞれ同条件のプラズマ曝露を行った 異なる試料のものであることを述べておく. 曝露プラズマのイオンフル エンス *F*_iは奇数・偶数番号でおおよそ揃えられており、イオンフラック スも 003-006 で接触・非接触関係なくおおよそ同程度となっている. ま た, 曝露時の試料温度は、各条件でほとんど変化は見られないが、001-002 >003-004 > 005-006 といった傾向が若干ではあるが見られる.

ここで、プローブ計測より得られた空間電位 V_s とターゲット電位 V_t から求めたイオンの入射エネルギー E_{in} [eV]を Table 5.3.2 にまとめる.また、 文献[3]の FIG. 2 に MD[4]や TRIM[5]といった数値計算から求まる重水素 イオンのタングステン表面における室温での反射率 R_i がまとめられてい る.本実験の E_{in} からおおよその反射率を求め、Table. 5.3.2 にまとめた. ただし、3 条件において、 E_{in} による R_i の違いはほぼない.したがって、 接触・非接触の E_{in} の違いによる試料内への実効的な侵入粒子数への影響 はあまり考えなくてよいと思われる.

まず,各試料の SEM による表面観察の結果を Fig.5.3.8 に示す. さらに 高倍率の画像を Fig.5.3.9 に示す. また, (c)および(d)の特徴的なナノ構造 部の拡大画像を Fig.5.3.10 に示す. Fig.5.3.8 より,プラズマに未曝露の試

試料 No.	非接触	$\Gamma_{i} \left[D^{+}/m^{2}s \right]$	$F_{\rm i} [{\rm D}^{+}\!/{\rm m}^2]$	T_{surf} [K]	T _{edge} [K]	$F_{\rm D} \left[{\rm D}/{\rm m}^2\right]$
001	No	1.5x10 ²²	0.90x10 ²⁵	467	302	0.85x10 ¹⁹
002			5.2x10 ²⁵			2.2x10 ¹⁹
003	No	0.58x10 ²²	0.87x10 ²⁵	-	292	0.57x10 ¹⁹
004			4.6x10 ²⁵			0.68x10 ¹⁹
005	Yes	0.49x10 ²²	1.5x10 ²⁵	463	288	0.20x10 ¹⁹
006			5.2x10 ²⁵			0.32x10 ¹⁹

Table 5.3.1. 各試料のプラズマ曝露条件と重水素吸蔵量.

Table 5.3.2. 各実験条件におけるイオンの入射エネルギーと W 表面での重水素イオン の反射率.

非接触	$\Gamma_{i} \left[m^{-2} s^{-1} \right]$	$V_{\rm s}$ [V]	$V_{\rm t}$ [V]	$E_{\rm in} [{\rm eV}]$	イオンの反射率 R _i
No	1.5x10 ²²	-8.11	-14.3	6.2	~ 0.83
No	0.58x10 ²²	-10.6	-15.8	5.2	~ 0.84
Yes	0.49x10 ²²	-0.45	-2.68	2.2	~ 0.86



Fig.5.3.8. 高フルエンスプラズマ曝露後のタングステン試料表面の SEM 観察画像 (4000 倍). (a)がプラズマ未曝露, (b)が 002, (c)が 004, (d)が 006 の表面.



Fig.5.3.9. 高フルエンスプラズマ曝露後のタングステン試料表面の SEM 観察画像 (10000倍). (a)がプラズマ未曝露, (b)が 002, (c)が 004, (d)が 006 の表面.



Fig.5.3.10. 高フルエンスプラズマ曝露後のタングステン試料表面の SEM 観察画像. (c)が Fig5.3.9(c)を引き延ばしたもの,(d)が 120000 倍の 006 の表面.

料に対して,接触プラズマ曝露後の試料((b)および(c))は表面の起伏が 目立つ. さらに, Fig.5.3.9(b)に示す高フラックスでは試料表面に数 nm 程 度の欠陥が確認できるのに対し、Fig.5.3.9(c)に示す低フラックスでは明確 に確認できない.しかし、低フラックスの試料表面には、Fig.5.3.10(c)に 示すような直径 100 nm 前後の粒状のナノ構造がまばらに存在しており, これは高フラックスの試料では非常に少なかった.一方, Fig.5.3.8(d)に示 す非接触プラズマに暴露された試料は、全体的に白くなっており、またこ の特徴的な表面改質のために起伏の変化は確認できない。この表面改質 を拡大すると, Fig.5.3.9(d)からわかるように, 非常に細かいぶつぶつとし たナノ構造となっている. また, この構造部分を拡大すると Fig.5.3.10(d) に示すように,直径数 nm~数十 nm 程度の非常に小さな粒状の構造であ ることがわかる.これらの粒状の構造をエネルギー分散型 X 線分析 (EDX: Energy Dispersive X-ray spectroscopy) により組成分析した結果を Fig..5.3.11 に示す. この結果から、どちらの構造も W によって構成され ており、試料自身に由来する構造物であることがわかる. イオンの入射エ ネルギーが低いため、これらの構造は重水素プラズマ曝露によく見られ るブリスタ構造であると思われる.特に, Fig.5.3.9(d)中央に存在するよう な孔状の欠陥の周囲では、このナノ構造が存在しない円形の空白地帯が 生じている.この孔状の欠陥から重水素が脱離することによって、その周 囲の重水素濃度が減少し、この構造が形成されなかったのではないかと



Fig.5.3.11. EDX による表面構造の組成分析結果. 左は EDX を行った部分を示す SEM 画像,右は縦軸カウント数,横軸電子線エネルギーの EDX の結果を示して いる.A が粒状の構造がない部分,B が構造部分の分析結果である.

考えられる.したがって、このナノ構造は非常に小さなブリスタであると 予想される.ただし、ブリスタの特徴である中が空洞になっているかを確 かめるには、断面観察等の追加の分析が必要であり、現段階では断定でき ない.しかし、同程度のフラックスであっても、接触プラズマの 004 試料 表面ではこの構造は確認されなかったため、006 のプラズマ曝露条件特有 の表面改質であると思われる.また、他のグループの研究[6]では、10²³ m⁻ ²s⁻¹以上の高フラックスにおいては、数十 nm の小さなブリスタ形成が報 告されているが、今回のような 10²² m⁻²s⁻¹未満の低フラックスでは確認さ れていない.今後は、この構造の閾値がエネルギーや試料の表面温度によ るものか、それとも非接触プラズマの特徴によるものか、ターゲット電圧 の外部制御やヒーターによる試料温度制御、プラズマの質量分析などを 行い、詳細を明らかにする必要がある.

次に、各試料の TDS での重水素の脱離スペクトルのうち低フルエンス の結果を Fig.5.3.12 に, 高フルエンスの結果を Fig.5.3.13 に示す. また, 各試料の重水素吸蔵量 F_D およびそのときの Γ_i , F_i を Fig.5.3.14 にまとめ る. Fig.5.3.12 および Fig.5.3.13 から、どの曝露条件においても重水素は脱 離に必要とするエネルギーの異なる2つの吸蔵サイトを持つことがわか る.しかし、接触プラズマは 500-600 K 程度に 2 つ目の脱離ピークを持つ のに対し、非接触プラズマの場合は低温(500K以下)に2つのピークの 両方が存在する.このように、接触プラズマと非接触プラズマでは、重水 素の吸蔵サイトに明確な違いが確認された.この2つの低温ピークのう ちひとつは、試料表面での重水素の吸着であり、もうひとつは先ほど述べ た試料表面の微小なブリスタからの脱離によるものだと予想される. ピ ークの面積つまり吸蔵量についても、Fig.5.3.14より、同程度のイオンフ ラックスおよびフルエンスにおいて,接触プラズマと非接触プラズマの 違いが確認できる. 接触プラズマの高フラックスと低フラックスの試料 の吸蔵量変化は、イオンフラックスによる変化と考えられるが、低フラッ クスと同程度非接触プラズマはそれよりもさらに吸蔵量が減少している. TDS の結果から、非接触プラズマでは接触プラズマでは機能する吸蔵サ イトへの重水素の拡散・捕獲がないために、この違いが生まれると思われ る. したがって, 今回の暴露条件 (イオンフラックス:~5x10²¹ m⁻²s⁻¹, イ オンフルエンス:1~5x10²⁵ m⁻²,試料温度:室温程度)においては,非接



Fig.5.3.12. TDS による低フルエンスのプラズマに暴露した W 試料の重水素脱離スペクトル. 破線は,各スペクトルを複数ガウスフィットした結果である.



Fig.5.3.13. TDS による高フルエンスのプラズマに暴露した W 試料の重水素脱離スペクトル. 破線は,各スペクトルを複数ガウスフィットした結果である.



Fig.5.3.14. TDS から得られたプラズマ暴露後の各試料の重水素吸蔵量.

触プラズマは接触プラズマと比べて,水素同位体吸蔵量が減少すること が確認された.

最後に、今回得られた吸蔵量とイオンフルエンスの関係の、他の研究との比較および ITER への寄与を考える. Fig.5.3.15 にいくつかの他研究機関の先行研究における入射イオンフルエンスとタングステン試料の重水素吸蔵量の関係に、今回の結果を入れたグラフを示す. このグラフに示された他研究機関の結果のうち、イオンビーム照射によるもの[7-9]は中塗りのプロット、プラズマ曝露によるもの[8-13]は中抜きのプロット、本研究室での先行研究[1,2]は五角形の中塗りプロットで示している. 今回の結果は中塗りの六角形で示しており、高フラックス接触プラズマの結果は青でそれぞれ示している. また、橙色のプロットは、Fig.5.2.1 で接触ガス導入を行っているあたりにターゲットを設置し、放電電流 70 A、イオンフラックス 1.3x10²³ m⁻²s⁻¹において接触プラズマに曝露した結果を示している. グラフ中の直線は、重水素の吸蔵量が入射イオンフルエンスの 0.5~0.7 乗に比例するという経験則[7-9]に基づいて接触プラズマ・非接触プラズ



Fig.5.3.15. 先行研究におけるタングステンへの入射重水素イオンフルエンスと重水素吸蔵量の関係と今回の結果の比較[1,2,7-13].

マの結果それぞれに対して傾きを指定した最小二乗法によって引いたものである. 点線が 0.5 乗,一点鎖線が 0.7 乗の傾きとなっている. 接触プラズマについては,0.7 乗のみ先行研究を含めてフィットし,赤・紫・橙のプロットのみで 0.5 乗の直線のフィット処理を行った. グラフの通り,どちらの直線も,結果に対して一致した傾向を示している. 直線を外挿すると,黄色で示したイオンフラックスを 10²⁴ m⁻²s⁻¹,放電時間を 400 s としたときの1ショット分のフルエンスにおける重水素吸蔵量を評価できる.

まず,今回の結果について,先に紹介した典型例以外のプロットを含め ても,同フラックス・フルエンスにおいては,非接触プラズマ曝露による 重水素吸蔵量は接触プラズマ曝露によるものより減少することがわかる. また,フィットさせた直線から,おおよそ接触プラズマに対して非接触プ ラズマの重水素吸蔵量は1桁程度下回ると考えられる.したがって,接触 プラズマとして換算すると,フルエンスとして 30~100 分の1 程度の削減 に相当する.ただし,これはあくまで外挿区間においても傾向が変化しな いという仮定の下での予想である.実際には,高フルエンスの実験では同 ーフラックスにおいて,曝露時の試料温度室温程度では重水素吸蔵量の 飽和が報告されているが、同時に試料温度 500 K 程度においては、飽和 傾向が見られないことも報告されている[8]. 今後は、高フルエンス領域 において、試料温度も制御したうえで、非接触プラズマの吸蔵量の変化を 確認する必要がある.同時に、表面改質・水素同位体吸蔵量の両観点から、 高フルエンスにおいて非接触プラズマ曝露での微小な表面構造に密度や 大きさなどの変化が生じるかも興味深い.

5.4■まとめ

実際のダイバータ壁は,非接触プラズマに暴露されるが,現状の基礎研 究では非接触プラズマを暴露した実験はあまり行われていない.非接触 プラズマに至る過程では,分子イオン,高速中性粒子,励起した原子分子 が生成される.こういったプラズマ中の粒子の変化は,接触プラズマから 非接触プラズマの間で異なる材料への相互作用をもたらすと予想される. そこで,重水素プラズマにおいて非接触プラズマの生成が定常で行える, 本研究室の直線型装置 TPDsheet-U において,接触プラズマと非接触プラ ズマを打ち分け,その暴露後のタングステン試料の表面変質および重水 素吸蔵量の違いについて調査した.

結果として、10²² m⁻²s⁻¹未満のイオンフラックスにおいて、接触プラズ マでは見られないナノ構造の形成が、非接触プラズマ曝露後の試料表面 に確認された.重水素の吸蔵量は、同フラックスの接触プラズマに比べ て、吸蔵量が少ないことが確認された.これは、室温程度の試料温度にお いて、同程度のフラックス減少であっても、接触プラズマのままの場合に 比べて、非接触プラズマに暴露された場合の方が、水素同位体吸蔵量が低 減されるということである.

[参考文献]

- [1] T. Hayashi et al., Fusion Engineering and Design 136 (2018) 545–548.
- [2] 林達也,「ダイバータ材料であるタングステン中の重水素吸蔵及び拡散に関する基礎研究」,平成30年度修士論文.
- [3] O.V. Ogorodnikova et al., J. Appl. Phys. 119 (2016) 054901.
- [4] K. Nordlund, PARCAS computer code (2006).
- [5] W. Eckstein and J. P. Biersack, J. Appl. Phys. A38 (1985) 12.
- [6] L. Buzi et al., J. Nucl. Mater. 455 (2014) 316-319.
- [7] A.A. Haasz et al., J. Nucl. Mater. 258-263 (1998) 889-895.
- [8] Z. Tian et al., J. Nucl. Mater. **399** (2010) 101-107.
- [9] O.V. Ogorodnikova et al., J. Nucl. Mater. 373 (2008) 254-258.
- [10] L. Buzi et al., J. Nucl. Mater. 455 (2014) 316-319.
- [11] W.R. Wampler and R.P. Doerner, Nucl. Fusion 49 (2009) 115023.

[12] V.Kh. Alimov et al., J. Nucl. Mater. 417 (2011) 572-575.

[13] R Causey et al., J. Nucl. Mater. 266-269 (1999) 467-471.

第6章

- 総括

6.1 ■本研究のまとめ

我が国のエネルギーを支える燃料資源(石炭,石油,ウランなど)の将 来的な枯渇を前に,新たな燃料による次世代エネルギー源が必要とされ ている.核融合発電は,将来のエネルギー供給基盤を支えるベースロード 電源として期待されている.磁場閉じ込め型核融合炉では,炉心プラズマ を良好な状態に維持するため,核融合反応で生成されるヘリウムや炉壁 由来の不純物のダイバータによる排気が重要である.発電実証炉で想定 される大きな熱負荷に対しては,非接触ダイバータの冷却ガスや不純物 の逆流という限界から,新たなアプローチとして先進磁場配位が提案さ れた.

先進磁場配位の基本的な考え方は,磁場の発散によってダイバータ板 上の熱・粒子束プロファイルを拡大し,熱負荷を低減させることにある. 先進磁場配位を用いた新たなダイバータ構造は,その幾何学的構造や磁 場構造が従来とは大きく異なる.先進磁場配位の能力検証のため,大型装 置での実験が行われ,その有効性が示されてきたが,大型装置では細かな 条件制御は困難であり,計測の自由度も少ない.

また、ダイバータへの水素同位体残留もダイバータにおける課題である.トリチウムは放射性物質であるため、ITER では炉内の保有制限値が 1 kg と設定されている.また、トリチウムは自然界に存在しない希少な 元素であるため、経済性の観点から未反応分は回収し、再度燃料として利 用したい.そのため、炉内に死蔵する量は削減する必要がある.これまで イオンビームや直線型装置によるプラズマ曝露実験によって、ダイバー タ材料への水素同位体蓄積量が評価されてきたが、非接触プラズマの効 果は検証されていない.非接触プラズマに至る過程では、分子イオン、高 速中性粒子, 励起した原子分子が生成される. こういったプラズマ中の粒子の変化は, 接触プラズマから非接触プラズマの間で異なる材料への相互作用をもたらすと予想される.

これらの課題に対して、本研究では、比較的模擬が容易である XD、SXD の磁場配位について、非接触プラズマとの適合性、中性粒子の逆流特性、 プラズマ膨張による熱・粒子束の低減およびプラズマ対向面積の増大に ついて、その基礎特性を明らかにすることを目的として、直線型ダイバー タ模擬装置を用いた実験を行った.また、非接触プラズマによるタングス テンへの影響について、暴露後の表面変質や重水素吸蔵量の接触プラズ マとの差異に注目し、その基礎データの取得を目的として、直線型ダイバ ータ模擬装置を用いたタングステン試料片へのプラズマ曝露実験を行っ た.以下に各章の要約をまとめる.

第1章

核融合研究とダイバータについて,歴史的な背景を含む先行研究の流 れと課題点を示し,本研究の目的と意義を示した.

第2章

実験に用いた直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV とシートプラズ マ,プラズマの計測系および計測方法,試料の作成方法および分析手法に ついて概説した.

第3章

先進磁場配位における非接触プラズマの生成および中性粒子の逆流特 性に注目し、本研究室の直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV におい て、発散・湾曲磁場配位での閉構造ターゲットを用いた非接触プラズマ生 成実験を行った.実験では、発散湾曲磁場においてガス導入による、電子 温度・電子密度の減少、衝突輻射モデルから計算された電離レートの減少 と再結合レートの増加から、非接触プラズマの生成が確認された.このと き、磁場発散の増大に伴い、非接触化に必要な冷却ガス量も増加する傾向 が見られた.しかし、ある磁場条件においては磁束膨張が最も小さい条件 よりも、上流のガス圧力が低い条件において再結合レートの割合が上昇 していることが確認された.このとき,非接触プラズマが生成されたガス 流量条件において,「Plasma plugging」と呼ばれるイオンー中性粒子衝突 によるものと考えられる,中性粒子の逆流抑制による上流と下流の圧力 差の増加が確認された.この効果によって,非接触プラズマ生成時に上流 の圧力上昇が抑制されたと考えられる.さらに,この効果を最大に発揮す る最適な磁場強度比が存在する可能性が示された.

第4章

本研究では、先進磁場配位のプラズマ膨張および熱負荷低減への影響 に関して理解を深めるため、本研究室の直線型ダイバータ模擬装置 TPD-Sheet IV を用いて、先進磁場配位での磁束膨張によるプラズマ膨張とター ゲットのプラズマ対向面積および熱負荷に焦点を当てた実験を行った.

水素シートプラズマにおける厚さ方向のイオン飽和電流プロファイル から、プラズマ厚さの膨張は磁束膨張を考慮した理論的予測を上回るこ とが確認された.特にターゲット近傍でのプラズマ膨張は顕著であり、磁 場を横切る輸送 (プラズマブロブ, 非両極性拡散) によって粒子束のプロ ファイルが広域化したと予想される.また,プラズマのターゲットへの熱 負荷に寄与するイオン流束は、そのピーク値が磁場の発散に反比例して 減少することが確認された. このとき, プラズマ厚さの膨張が顕著であっ たターゲット近傍のデータは、他のデータに対して粒子束ピークが下回 る結果を示しており、顕著なプラズマ膨張とピーク粒子束の減少が連動 していることが示された.また、 $q_{\text{target}}^{\text{Plasma}} = \Gamma_i \{(\gamma + M_i^2)T_e + E_i\}$ において、 $\gamma =$ 7, $M_i = 1$ を仮定して、イオン流束および電子温度から熱流束 $q_{\text{target}}^{\text{Plasma}}$ を見 積もった. その結果, 熱流束も磁束膨張に反比例して減少することが確認 された.したがって,先進磁場配位における磁束膨張による熱・粒子束プ ロファイルの広域化は、有効であることが確認された.このとき、磁束膨 張以上にプラズマのプロファイルが広がるため、装置の性能上で許され る磁束膨張以上の熱負荷低減効果が見込めることが示された.

次に,純H₂,He,ArプラズマおよびH₂-He混合プラズマを生成し,熱 負荷に対する磁場の影響を実験的に調べた.その結果,プラズマを構成す る粒子の種類に依らず,磁束の膨張によってプラズマの厚さは増大し,イ オン粒子束のピークもこれに反比例して減少することが確認された.こ のことから,実機における不純物粒子の混合されたダイバータプラズマ において,先進磁場配位における磁束膨張による熱負荷低減効果が有効 となる可能性が示された.

第5章

重水素プラズマにおいて非接触プラズマの生成が定常で行える、本研 究室の直線型装置 TPDsheet-U において、接触プラズマと非接触プラズマ を打ち分け、その暴露後のタングステン試料の表面変質および重水素吸 蔵量の違いについて調査した.

結果として、10²² m⁻²s⁻¹未満のイオンフラックスにおいて、接触プラズ マでは見られないナノ構造の形成が、非接触プラズマ曝露後の試料表面 に確認された.この構造は試料の表面積を増加させることと、形状や大き さの成長によっては、アーキングの要因になり得るなど、水素同位体吸蔵 およびプラズマとの相互作用に影響することが考えられる.試料への重 水素の吸蔵量は、同フラックスの接触プラズマに比べて、吸蔵量が少ない ことが確認された.これは、室温程度の試料温度において、同程度のフラ ックス減少であっても、接触プラズマのままの場合に比べて、非接触プラ ズマに暴露された場合の方が、水素同位体吸蔵量が低減されるというこ とである.これらの結果は、非接触プラズマ暴露のタングステンへの影響 および水素同位体吸蔵量を初めて明らかにしたものである.

これらの成果は、ダイバータへの熱負荷課題の解決およびダイバータ におけるプラズマー壁相互作用、炉内の水素同位体量の制御に寄与し、将 来の核融合発電の実現に貢献するものであると考える.

本論文に関わる研究業績

学術論文

- 【1】"Experimental simulation of the Super-X divertor for detached plasma using TPD-Sheet IV"
 <u>T. Takimoto</u>, F. Ishikawa, T. Iijima, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, *Fusion Engineering and Design* 124 (2017) 235-238.
 関連する本論文の章:第3章
- 【2】"Investigating the effects of a magnetic field divergence on plasma heat load using the linear divertor simulator TPD-Sheet IV"
 <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, and K.N. Sato, <u>Nuclear Materials and Energy 19</u> (2019) 352-357.
 関連する本論文の章:第4章
- 【3】 "Plasma Expansion in H₂, He, Ar, and H₂-He Plasma"
 <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, *Plasma and Fusion* <u>Research: Regular Articles 14 (2019) 2405113 (3pp.)</u>.
 関連する本論文の章:第4章

国際会議

[1] "Experimental simulation of Super-X divertor using a linear divertor simulator TPD-Sheet IV"

A. Tonegawa, <u>T. Takimoto</u>, T. Iijima, K.N. Sato, and K. Kawamura, 18th International Congress on Plasma Physics (ICPP 2016), Kaohsiung, Taiwan, 27 Jun.-1 Jul. 2016, PPM1-38.

関連する本論文の章:第3章

[2] "Experimental simulation of super-X divertor for detached plasma by TPD-Sheet IV" <u>T. Takimoto</u>, F. Ishikawa, T. Iijima, A.Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, 29th Symposium on Fusion Technology (SOFT 2016), 5-9 Sep. 2016, Prague, Czech Republic, P4.112.

関連する本論文の章:第3章

- (3) "Characteristics of recombination plasma in divergent magnetic field on the linear divertor simulator TPD-Sheet IV"
 <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, XXXIII edition of International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG 2017), 9-14 Jul. 2017, Estoril / Lisbon, Portugal, PII.42.
 関連する本論文の章:第3章
- (4) "Formation of recombining plasma in divergent magnetic field on the linear divertor simulator TPD-Sheet IV"
 <u>T. Takimoto</u>, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, 16th Latin American Workshop on Plasma Physics (LAWPP 2017), 4-8 Sep. 2017, Mexico City, Mexico, P1-17.
 関連する本論文の章:第3章
- (5) "Effects of divergent magnetic field on heat load to target in detached plasma" <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, 13th International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT-13), 25-29 Sep. 2017, Kyoto, Japan, P3-010.
 関連する本論文の章:第3章,第4章

[6] "Effects of divergent magnetic field on detached plasma in TPD-Sheet IV"

- <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, 6th International Workshop on Plasma Material Interaction Facilities for Fusion Research (PMIF2017), 1-3 Nov. 2017, Tsukuba, Japan, II-013. 関連する本論文の章:第3章,第4章
- 【7】 "Characteristics of the detached plasma in the curved divergent magnetic field" <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, Plasma Conference 2017, 20-24 Nov. 2017, Himeji, Japan, 22P-83. 関連する本論文の章:第4章
- 【8】 "Effects of curved divergent magnetic field on heat load in the linear divertor simulator TPD-Sheet IV"
 <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, 23rd International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (PSI-23), 17-22 Jun. 2018, Princeton, NJ, USA, 483.
 関連する本論文の章:第4章
- 【9】 "Effects of curved divergent magnetic field on H₂ / He mixture plasma in the linear divertor simulator TPD-Sheet IV"
 <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, K.N. Sato, and K. Kawamura, 12th International Conference on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement (OS2018), 27-31 Aug. 2018, Tsukuba, Japan, P36.
 関連する本論文の章: 第4章

- 【10】Effects of divertor leg length on detached plasma formation in linear plasma device" <u>T. Takimoto</u>, R. Endo, A. Tonegawa, and K.N. Sato, 30th edition of the Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), 16-21 Sep. 2018, Sicily, Italy, P3-118. 関連する本論文の章:第4章
- [11] "Deuterium Retention in the Tungsten Irradiated with Detached Plasma" <u>T. Takimoto</u>, Y. Matsumura, A. Tonegawa, and K.N. Sato, 14th International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT-14), 22-27 Sep. 2019, Budapest, Hungary, P1-045.

関連する本論文の章:第5章

[12] "Characteristics of deuterium retention for tungsten after detached deuterium plasma exposure"

<u>T. Takimoto</u>, A. Kaneko, A. Tonegawa, H.T. Uchida, Y. Matsumura, K.N. Sato, and K. Kawamura, 31st Symposium on Fusion Technology (SOFT2020), 20-25 Sep. 2020, virtual edition, P2.174.

関連する本論文の章:第5章

謝辞

本研究を遂行するにあたり,多くの方々の御助力を賜りました.ここに 付記して御礼申し上げます.

本研究は,東海大学理学部物理学科教授 利根川昭 先生の御指導の下 で遂行されたものであり,研究活動全般にわたり数多くの御助言を頂き ました.ここに心から深く感謝申し上げます.

九州大学名誉教授 佐藤浩之助 先生および東京工業大学名誉教授 河 村和孝 先生には、プラズマ談話会を通して、研究に対する多くの知見や 御助言を頂きました.ここに厚く御礼申し上げます.

東海大学工学部原子力工学科教授 松村義人 先生には,主にダイバー タ材料に関する研究活動において,試料の加工やこれに関連する装置の 利用において丁寧な御指導を頂き,研究に関連する工学的な知見を御教 授いただきました.また,本論文の審査を通して,本論文の質を高めるた め,多くの御指摘・御助言を頂きました.ここに厚く御礼申し上げます.

量子科学技術研究開発機構 飯島貴朗 博士には,本研究室在籍中だけ でなく他研究機関に移ってからも,折に触れて御指導・御議論いただき, 大きな刺激を頂きました.ここに厚く御礼申し上げます.

本論文の審査を通して,審査委員である東海大学工学部電気電子工学 科教授沖村邦雄先生,東海大学工学部航空宇宙学科教授堀澤秀之 先生,東海大学工学部精密工学科特任講師内田へルムート貴大先生に は,本論文の質を高めるため,多くの御指摘・御助言を頂きました.ここ に厚く御礼申し上げます.

研究室の環境整備,実験,解析,議論など,研究活動全般にわたってご 協力頂いた,以下の方々に感謝いたします.

平成27年度修士課程修了:田中悠太 氏

平成28年度修士課程修了:石川文貴氏,長谷拓哉氏
平成30年度修士課程修了:石原正悟氏,遠藤隆太氏,

西村未来 氏, 林達也 氏

令和元年度修士課程修了:花井啓利 氏,

学士課程卒業: 宮松寛明 氏

令和2年度修士課程1年:金子新氏,神永啓希氏

また,御卒業された多くの方々が,実験装置の立ち上げ,並びに実験を 行える環境を維持し,解析法や理論モデルの確立をしてきたことで,研究 を遂行することができました.歴代研究室メンバーの方々にも大変感謝 をしております.

最後に、ここまで自分を育て上げ、全面的に支援してくれた父母に深く 感謝します.

> 令和2年 瀧本 壽来生